

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5825252号  
(P5825252)

(45) 発行日 平成27年12月2日(2015.12.2)

(24) 登録日 平成27年10月23日(2015.10.23)

(51) Int.Cl.

F 1

G03F 7/004 (2006.01)  
G03F 7/039 (2006.01)G03F 7/004 501  
G03F 7/039 601

請求項の数 10 (全 110 頁)

(21) 出願番号 特願2012-281961 (P2012-281961)  
 (22) 出願日 平成24年12月26日 (2012.12.26)  
 (65) 公開番号 特開2014-126623 (P2014-126623A)  
 (43) 公開日 平成26年7月7日 (2014.7.7)  
 審査請求日 平成26年11月25日 (2014.11.25)

(73) 特許権者 000002060  
 信越化学工業株式会社  
 東京都千代田区大手町二丁目6番1号  
 (74) 代理人 100079304  
 弁理士 小島 隆司  
 (74) 代理人 100114513  
 弁理士 重松 沙織  
 (74) 代理人 100120721  
 弁理士 小林 克成  
 (74) 代理人 100124590  
 弁理士 石川 武史  
 (72) 発明者 畠山 潤  
 新潟県上越市頸城区西福島28番地1 信  
 越化学工業株式会社 新機能材料技術研究  
 所内

最終頁に続く

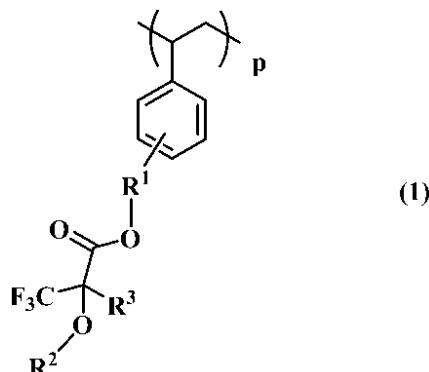
(54) 【発明の名称】 レジスト材料及びこれを用いたパターン形成方法

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

酸によってアルカリ溶解性が向上するベース樹脂となる高分子化合物と、高分子添加剤として下記一般式(1)で示される繰り返し単位 $p$ を含有する高分子化合物とを含むことを特徴とするレジスト材料。

## 【化 1】



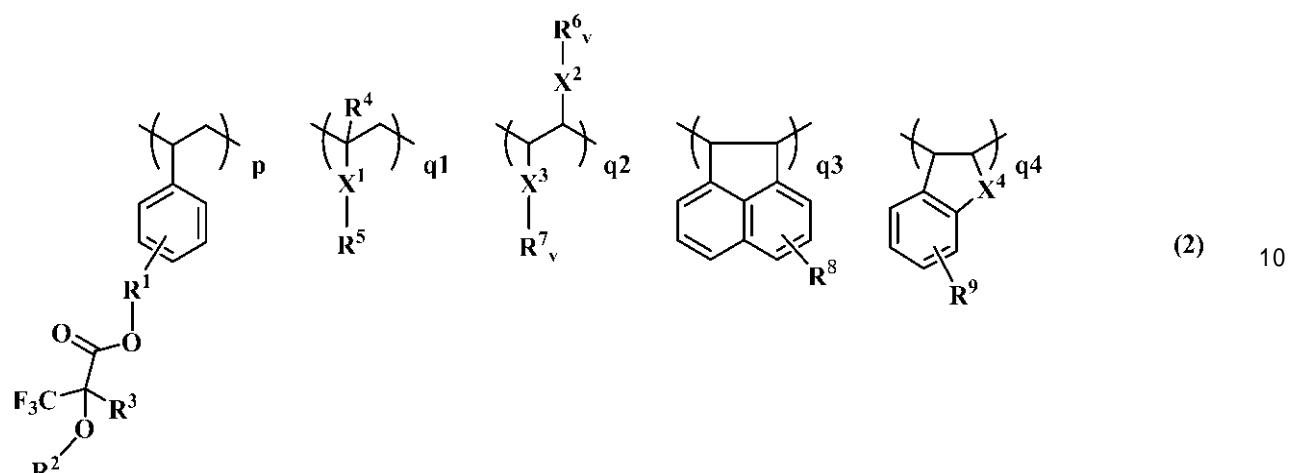
(式中、R<sup>1</sup>は炭素数1～4の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1～15のアシル基又は酸不安定基、R<sup>3</sup>は水素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基であり、0 < p ≤ 1.0である。)

## 【請求項 2】

20

高分子添加剤が、下記一般式(2)で示される高分子化合物である請求項1に記載のレジスト材料。

【化2】



(式中、R<sup>1</sup>～R<sup>3</sup>は前述と同様である。R<sup>4</sup>は水素原子又はメチル基、X<sup>1</sup>は単結合、-C(=O)-O-、又は-O-であり、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>はフェニレン基又はナフチレン基、X<sup>4</sup>はメチレン基、酸素原子又は硫黄原子である。R<sup>5</sup>は炭素数6～20のアリール基又はアラルキル基で、水酸基、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はアルコキシ基、エステル基(-OCOR又は-COOR:RはC<sub>1～6</sub>のアルキル基)、ケトン基(-COR:RはC<sub>1～6</sub>のアルキル基)、フッ素原子、トリフルオロメチル基、ニトロ基、アミノ基又はシアノ基を有していてもよい。R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は同一又は異種の水素原子、ヒドロキシ基、炭素数1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルコキシ基又はアシロキシ基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、ハロゲン原子、エステル基(-OCOR又は-COO-R:RはC<sub>1～6</sub>のアルキル基又はフッ素化アルキル基)、又はカルボキシル基である。vは1又は2である。0 < p < 1.0、0 < q1 < 1.0、0 < q2 < 1.0、0 < q3 < 1.0、0 < q4 < 1.0、0 < q1 + q2 + q3 + q4 < 1.0である。)

【請求項3】

化学增幅ポジ型レジスト材料であることを特徴とする請求項1又は2に記載のレジスト材料。

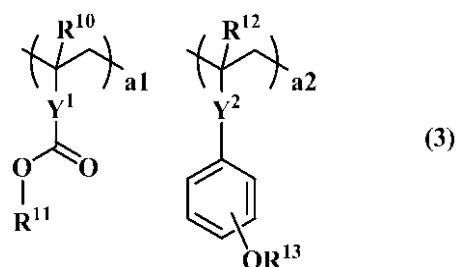
【請求項4】

前記ベース樹脂としての高分子化合物が、酸不安定基を有する繰り返し単位、及びヒドロキシ基及び/又はラクトン環の密着性基を有する繰り返し単位を含むものであることを特徴とする請求項3に記載のレジスト材料。

【請求項5】

前記ベース樹脂としての高分子化合物において、酸不安定基を有する繰り返し単位が、カルボキシル基及び/又はフェノール基の水酸基の水素原子が酸不安定基で置換されている下記一般式(3)で示される繰り返し単位a1、a2から選ばれる1つ以上の繰り返し単位であり、高分子化合物の重量平均分子量が1,000～500,000の範囲であることを特徴とする請求項4に記載のレジスト材料。

【化3】



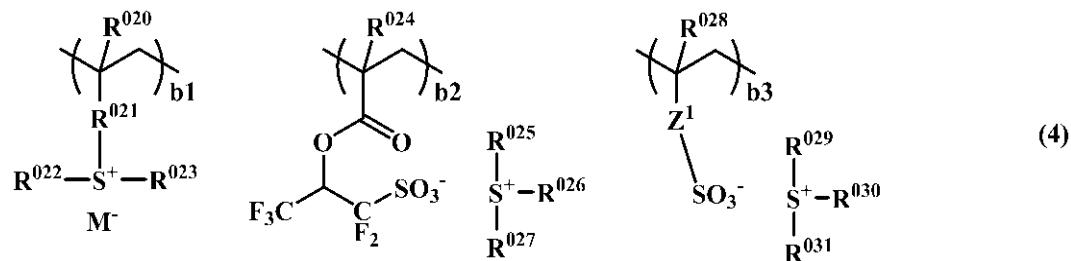
(式中、R<sup>10</sup>、R<sup>12</sup>はそれぞれ独立に水素原子又はメチル基を表し、R<sup>11</sup>、R<sup>13</sup>は酸不 50

定基を表す。Y<sup>1</sup>は単結合、エステル基(-COO-基)とラクトン環とフェニレン基とナフチレン基とから選ばれる1種又は2種以上を有する炭素数1~12の連結基、フェニレン基、又はナフチレン基である。Y<sup>2</sup>は単結合、エステル基(-COO-基)、又はアミド基(-CONH-基)である。0 a1 0 . 9、0 a2 0 . 9、0 < a1 + a2 < 1 . 0である。)

#### 【請求項6】

前記ベース樹脂としての高分子化合物が、カルボキシル基及び/又はフェノール基の水酸基の水素原子が酸不安定基で置換されている上記一般式(3)で示される繰り返し単位a1又はa2に加えて、下記一般式(4)で示されるスルホニウム塩b1~b3から選ばれる1つ以上の繰り返し単位を有する重量平均分子量が1,000~500,000の範囲である高分子化合物であることを特徴とする請求項5に記載のレジスト材料。

#### 【化4】



(式中、R<sup>020</sup>、R<sup>024</sup>、R<sup>028</sup>は水素原子又はメチル基、R<sup>021</sup>は単結合、フェニレン基、-O-R<sup>033</sup>-、又は-C(=O)-Y-R<sup>033</sup>-である。Yは酸素原子又はNH、R<sup>033</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルケニレン基又はフェニレン基であり、カルボニル基、エステル基(-COO-基)、エーテル基又はヒドロキシ基を含んでいてもよい。R<sup>022</sup>、R<sup>023</sup>、R<sup>025</sup>、R<sup>026</sup>、R<sup>027</sup>、R<sup>029</sup>、R<sup>030</sup>、R<sup>031</sup>は同一又は異種の炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、カルボニル基、エステル基(-COO-基)又はエーテル基を含んでいてもよく、又は炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~20のアラルキル基を表す。Z<sup>1</sup>は単結合、メチレン基、エチレン基、フェニレン基、フッ素化されたフェニレン基、-O-R<sup>032</sup>-、又は-C(=O)-Z<sup>2</sup>-R<sup>032</sup>-である。Z<sup>2</sup>は酸素原子又はNH、R<sup>032</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルケニレン基又はフェニレン基であり、カルボニル基、エステル基(-COO-基)、エーテル基又はヒドロキシ基を含んでいてもよい。M<sup>-</sup>は非求核性対向イオンを表す。0 b1 0 . 3、0 b2 0 . 3、0 b3 0 . 3、0 < b1 + b2 + b3 0 . 3の範囲である。)

#### 【請求項7】

更に、有機溶剤、塩基性化合物、溶解制御剤、界面活性剤のいずれか1つ以上を含有するものであることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のレジスト材料。

#### 【請求項8】

酸によってアルカリ溶解性が向上するベース樹脂となる高分子化合物100質量部に対して、高分子添加剤を0.1~50質量部の範囲で含むことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のレジスト材料。

#### 【請求項9】

請求項1乃至8のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処理後、高エネルギー線で露光する工程と、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

#### 【請求項10】

前記高エネルギー線が、波長248nmのKrFエキシマレーザー、波長193nmのArFエキシマレーザー、電子ビーム、又は波長3~15nmの範囲の軟X線であることを特徴とする請求項9に記載のパターン形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>(R<sup>3</sup>=H、CH<sub>3</sub>又はCF<sub>3</sub>)基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有する高分子化合物と酸不安定基を有する繰り返し単位を含有する高分子化合物をブレンドしてなる樹脂を添加したレジスト材料、特に化学増幅ポジ型レジスト材料、及びパターン形成方法に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が急速に進んでいる。特にフラッシュメモリー市場の拡大と記憶容量の増大化が微細化を牽引している。最先端の微細化技術としては、ArFリソグラフィーによる65nmノードのデバイスの量産が行われており、次世代のArF液浸リソグラフィーによる45nmノードの量産準備が進行中である。次世代の32nmノードとしては、水よりも高屈折率の液体と高屈折率レンズ、高屈折率レジスト膜を組み合わせた超高NAレンズによる液浸リソグラフィー、波長13.5nmの真空紫外光(EUV)リソグラフィー、ArFリソグラフィーの2重露光(ダブルパターニングリソグラフィー)などが候補であり、検討が進められている。

10

## 【0003】

電子ビーム(EB)やX線などの非常に短波長な高エネルギー線においてはレジスト材料に用いられている炭化水素のような軽元素は吸収がほとんどなく、ポリヒドロキシスチレンベースのレジスト材料が検討されている。

20

EB用レジスト材料は、実用的にはマスク描画用途に用いられてきた。近年、マスク製作技術が問題視されるようになってきた。露光に用いられる光がg線の時代から縮小投影露光装置が用いられており、その縮小倍率は1/5であったが、チップサイズの拡大と、投影レンズの大口径化共に1/4倍率が用いられるようになってきたため、マスクの寸法ズレがウエハー上のパターンの寸法変化に与える影響が問題になっている。パターンの微細化と共に、マスクの寸法ズレの値よりもウエハー上の寸法ズレの方が大きくなっていることが指摘されている。マスク寸法変化を分母、ウエハー上の寸法変化を分子として計算されたMask Error Enhancement Factor(MEEF)が求められている。45nm級のパターンでは、MEEFが4を超えることも珍しくない。縮小倍率が1/4でMEEFが4であれば、マスク製作において実質等倍マスクと同等の精度が必要であることが言える。

30

## 【0004】

マスク製作用露光装置は線幅の精度を上げるため、レーザービームによる露光装置から電子ビーム(EB)による露光装置が用いられてきた。更にEBの電子銃における加速電圧を上げることによってより一層の微細化が可能になることから、10keVから30keV、最近は50keVが主流であり、100keVの検討も進められている。

## 【0005】

ここで、加速電圧の上昇と共に、レジスト膜の低感度化が問題になってきた。加速電圧が向上すると、レジスト膜内での前方散乱の影響が小さくなるため、電子描画エネルギーのコントラストが向上して解像度や寸法制御性が向上するが、レジスト膜内を素抜けの状態で電子が通過するため、レジスト膜の感度が低下する。マスク露光機は直描の一筆書きで露光するため、レジスト膜の感度低下は生産性の低下につながり好ましいことではない。高感度化の要求から、化学増幅型レジスト材料が検討されている。

40

## 【0006】

マスク製作用EBリソグラフィーのパターンの微細化と共に、高アスペクト比による現像時のパターン倒れ防止のためにレジスト膜の薄膜化が進行している。光リソグラフィーの場合、レジスト膜の薄膜化が解像力向上に大きく寄与している。これはCMPなどの導入により、デバイスの平坦化が進行したためである。マスク作製の場合、基板は平坦であり、加工すべき基板(例えばCr、MoSi、SiO<sub>2</sub>)の膜厚は遮光率や位相差制御のために決まってしまっている。薄膜化するためにはレジスト膜のドライエッチング耐性を

50

向上させる必要がある。

**【0007】**

ここで、一般的にはレジスト膜の炭素の密度とドライエッティング耐性について相関があるといわれている。吸収の影響を受けないEUV描画においては、エッティング耐性に優れるノボラックポリマーをベースとしたレジスト材料が開発されている。

特許第3865048号公報（特許文献1）に示されるインデン共重合、特開2006-169302号公報（特許文献2）に示されるアセナフチレン共重合は炭素密度が高いだけでなく、シクロオレフィン構造による剛直な主鎖構造によってエッティング耐性の向上が示されている。

**【0008】**

波長5～20nmの軟X線（EUV）露光において、炭素原子の吸収が少ないことが報告されている。炭素密度を上げることがドライエッティング耐性の向上だけでなく、軟X線波長領域における透過率向上にも効果的である。

**【0009】**

感度とエッジラフネスと解像度のトレードオフの関係が報告されている。感度を上げるとエッジラフネスと解像度が劣化し、酸拡散を抑えると解像度が向上するがエッジラフネスと感度が低下する。

バルキーな酸が発生する酸発生剤を添加して酸拡散を抑えることは有効であるが、前述の通りエッジラフネスと感度が低下する。そこで、ポリマーに重合性オレフィンを有するオニウム塩の酸発生剤を共重合することが提案されている。特開平4-230645号公報（特許文献3）、特開2005-84365号公報（特許文献4）、特開2006-45311号公報（特許文献5）には、特定のスルホン酸が発生する重合性オレフィンを有するスルホニウム塩、ヨードニウム塩が提案されている。重合性の酸発生剤を共重合したベースポリマーを用いたフォトレジストは、酸拡散が小さくかつ酸発生剤がポリマー内に均一分散しているためにエッジラフネスも小さく、解像度とエッジラフネスの両方の特性を同時に向上させることができる。

**【0010】**

EUVリソグラフィーにおいて、露光中のレジスト膜から発生するアウトガス成分が露光装置内の反射ミラーやマスクの表面に吸着し、反射率を低下させることが問題になっている。アウトガスの低減のためにレジスト膜の上方に保護膜を設けることが提案されている。この場合、保護膜塗布用のコーチャンカップが必要となる。液浸リソグラフィーの初期段階においては、レジスト膜から水への酸発生剤の溶出を防ぐために保護膜が適用された。しかしながら保護膜を設けることによるスループットの低下と材料コストの上昇が問題となり、徐々に保護膜は使われなくなった。このような背景を考えるにあたり、EUVリソグラフィーにおいても保護膜を使わずにアウトガスを低減させるレジスト材料の開発が求められている。

**【0011】**

特許第4771974号公報（特許文献6）、特許第4900603号公報（特許文献7）にはそれぞれスチレン誘導体とフッ素原子を有するメタクリレートの繰り返し単位との共重合ポリマー、ビニルナフタレンとフッ素原子を有するメタクリレートの繰り返し単位との共重合ポリマーを添加したレジスト材料が提案されている。これらは、スピンドルコート後の表層にスチレン単位やビニルナフタレン単位を有するポリマーが配向し、撥水性と反射防止効果の両方の特性を得ることができる。また、EUV露光におけるアウトガスの発生を抑えることができることについても言及している。しかしながら、フッ素原子を有するメタクリレートとスチレンやビニルナフタレン単位の共重合ではアウトガスの発生を十分に抑えることができず、更に効果的にアウトガスを遮断させることができるレジスト表面改質材料の開発が望まれている。

**【先行技術文献】**

**【特許文献】**

**【0012】**

【特許文献 1】特許第 3 8 6 5 0 4 8 号公報  
 【特許文献 2】特開 2 0 0 6 - 1 6 9 3 0 2 号公報  
 【特許文献 3】特開平 4 - 2 3 0 6 4 5 号公報  
 【特許文献 4】特開 2 0 0 5 - 8 4 3 6 5 号公報  
 【特許文献 5】特開 2 0 0 6 - 4 5 3 1 1 号公報  
 【特許文献 6】特許第 4 7 7 1 9 7 4 号公報  
 【特許文献 7】特許第 4 9 0 0 6 0 3 号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0013】

10

本発明は上記事情に鑑みなされたもので、EUV 露光におけるレジスト膜からのアウトガスの発生を低減でき、プロップ欠陥の発生を防止できるレジスト材料及びパターン形成方法を提供することを目的とする。また、このレジスト材料における添加剤として有用な高分子化合物を提供することを別の目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0014】

20

本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、酸によってアルカリ溶解性が向上するベース樹脂となる高分子化合物と、高分子添加剤として 1 , 1 , 1 , 3 , 3 , 3 - ヘキサフルオロ - 2 - プロパノール基 (HFA 基) 等の  $C F_3 - C (O R^2) - R^3$  基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有する高分子化合物とを含むことを特徴とするレジスト材料、これを用いたパターン形成方法及び高分子化合物を提案するものである。

## 【0015】

即ち、本発明によれば、1 , 1 , 1 , 3 , 3 , 3 - ヘキサフルオロ - 2 - プロパノール基 (HFA 基) 等の  $C F_3 - C (O R^2) - R^3$  基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有するポリマー型のフッ素系界面活性剤を添加することによって、塗布後のフォトレジスト膜表面に HFA 基等の  $C F_3 - C (O R^2) - R^3$  基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有するポリマー層を形成する。かかる HFA 基等の  $C F_3 - C (O R^2) - R^3$  基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有するポリマーは膜密度が高く、レジスト膜内部から発生したアウトガス成分を膜の外へ放出することを防ぐ効果があり、また、HFA 基等の  $C F_3 - C (O R^2) - R^3$  基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有するポリマー型のフッ素系界面活性剤はアルカリ現像液に溶解するので、露光現像後のレジスト表面の親水性を高めることによってプロップ欠陥やブリッジ欠陥の発生を抑えることができ、特に塗布後の長期安定性と真空中の露光安定性に優れたマスクプランクスレジスト材料、真空中のアウトガスの発生を低減した EUV レジスト材料及びこのような材料を用いたパターン形成方法を提供することができるこことを知見し、本発明をなすに至った。

30

## 【0016】

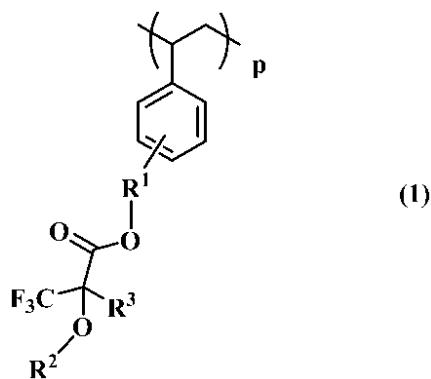
即ち、本発明は、下記レジスト材料、これを用いたパターン形成方法及び高分子化合物を提供する。

40

## 〔1〕

酸によってアルカリ溶解性が向上するベース樹脂となる高分子化合物と、高分子添加剤として下記一般式 (1) で示される繰り返し単位  $p$  を含有する高分子化合物とを含むことを特徴とするレジスト材料。

## 【化1】

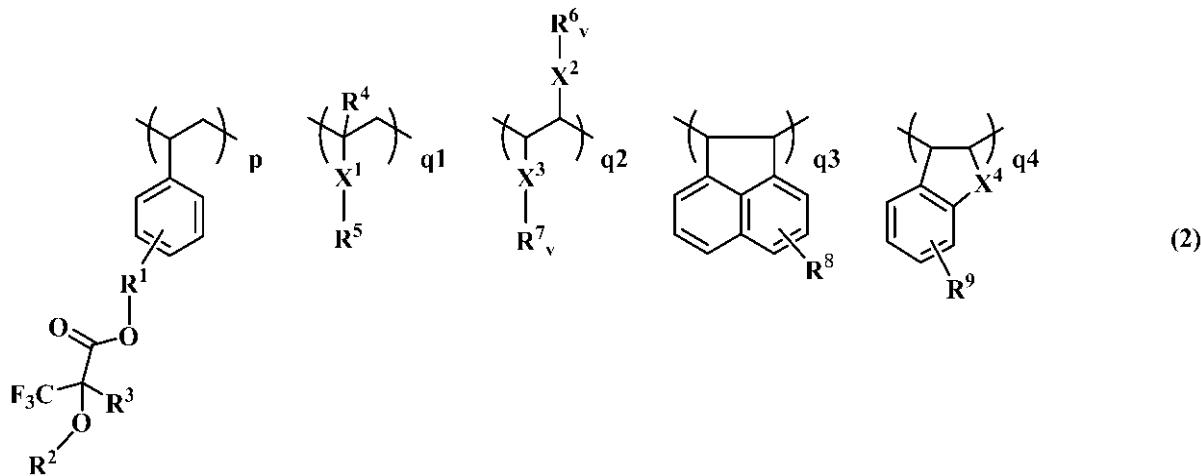


(式中、R<sup>1</sup>は炭素数1～4の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1～15のアシル基又は酸不安定基、R<sup>3</sup>は水素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基であり、0 < p ≤ 1.0である。)

## 〔2〕

高分子添加剤が、下記一般式(2)で示される高分子化合物である〔1〕に記載のレジスト材料。

## 【化2】



(式中、R<sup>1</sup>～R<sup>3</sup>は前述と同様である。R<sup>4</sup>は水素原子又はメチル基、X<sup>1</sup>は単結合、-C(=O)-O-、又は-O-であり、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>はフェニレン基又はナフチレン基、X<sup>4</sup>はメチレン基、酸素原子又は硫黄原子である。R<sup>5</sup>は炭素数6～20のアリール基又はアルキル基で、水酸基、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はアルコキシ基、エステル基(-OCOR又は-COOOR:RはC<sub>1-6</sub>のアルキル基)、ケトン基(-COR:RはC<sub>1-6</sub>のアルキル基)、フッ素原子、トリフルオロメチル基、ニトロ基、アミノ基又はシアノ基を有していてもよい。R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は同一又は異種の水素原子、ヒドロキシ基、炭素数1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルコキシ基又はアシロキシ基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、ハロゲン原子、エステル基(-OCOR又は-COOOR:RはC<sub>1-6</sub>のアルキル基又はフッ素化アルキル基)、又はカルボキシル基である。vは1又は2である。0 < p ≤ 1.0、0 < q1 ≤ 1.0、0 < q2 ≤ 1.0、0 < q3 ≤ 1.0、0 < q4 ≤ 1.0である。)

## 〔3〕

化学增幅ポジ型レジスト材料であることを特徴とする〔1〕又は〔2〕に記載のレジスト材料。

## 〔4〕

前記ベース樹脂としての高分子化合物が、酸不安定基を有する繰り返し単位、及びヒドロキシ基及び/又はラクトン環の密着性基を有する繰り返し単位を含むものであることを特徴とする〔3〕に記載のレジスト材料。

10

20

30

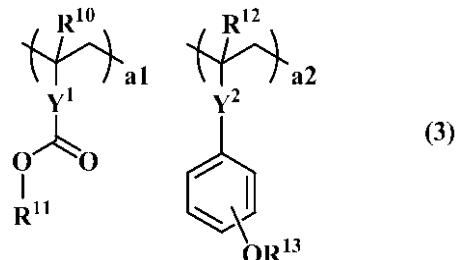
40

50

〔5〕

前記ベース樹脂としての高分子化合物において、酸不安定基を有する繰り返し単位が、カルボキシル基及び/又はフェノール基の水酸基の水素原子が酸不安定基で置換されている下記一般式(3)で示される繰り返し単位a1、a2から選ばれる1つ以上の繰り返し単位であり、高分子化合物の重量平均分子量が1,000~500,000の範囲であることを特徴とする〔4〕に記載のレジスト材料。

【化3】

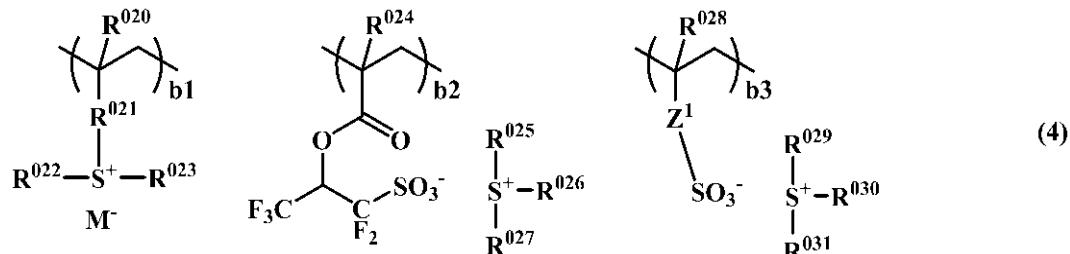


(式中、R<sup>10</sup>、R<sup>12</sup>はそれぞれ独立に水素原子又はメチル基を表し、R<sup>11</sup>、R<sup>13</sup>は酸不安定基を表す。Y<sup>1</sup>は単結合、エステル基(-COO-基)とラクトン環とフェニレン基とナフチレン基とから選ばれる1種又は2種以上を有する炭素数1~12の連結基、フェニレン基、又はナフチレン基である。Y<sup>2</sup>は単結合、エステル基(-COO-基)、又はアミド基(-CONH-基)である。0 a1 0.9、0 a2 0.9、0 < a1 + a2 < 1.0である。)

〔6〕

前記ベース樹脂としての高分子化合物が、カルボキシル基及び/又はフェノール基の水酸基の水素原子が酸不安定基で置換されている上記一般式(3)で示される繰り返し単位a1又はa2に加えて、下記一般式(4)で示されるスルホニウム塩b1~b3から選ばれる1つ以上の繰り返し単位を有する重量平均分子量が1,000~500,000の範囲である高分子化合物であることを特徴とする〔5〕に記載のレジスト材料。

【化4】



(式中、R<sup>020</sup>、R<sup>024</sup>、R<sup>028</sup>は水素原子又はメチル基、R<sup>021</sup>は単結合、フェニレン基、-O-R<sup>033</sup>-、又は-C(=O)-Y-R<sup>033</sup>-である。Yは酸素原子又はNH、R<sup>033</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルケニレン基又はフェニレン基であり、カルボニル基、エステル基(-COO-基)、エーテル基又はヒドロキシ基を含んでいてもよい。R<sup>022</sup>、R<sup>023</sup>、R<sup>025</sup>、R<sup>026</sup>、R<sup>027</sup>、R<sup>029</sup>、R<sup>030</sup>、R<sup>031</sup>は同一又は異種の炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、カルボニル基、エステル基(-COO-基)又はエーテル基を含んでいてもよく、又は炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~20のアラルキル基を表す。Z<sup>1</sup>は単結合、メチレン基、エチレン基、フェニレン基、フッ素化されたフェニレン基、-O-R<sup>032</sup>-、又は-C(=O)-Z<sup>2</sup>-R<sup>032</sup>-である。Z<sup>2</sup>は酸素原子又はNH、R<sup>032</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルケニレン基又はフェニレン基であり、カルボニル基、エステル基(-COO-基)、エーテル基又はヒドロキシ基を含んでいてもよい。M<sup>-</sup>是非求核性対向イオンを表す。0 b1 0.3、0 b2 0.3、0 b3 0.3、0 < b1 + b2 + b3 < 0.3の範囲である。)

〔7〕

更に、有機溶剤、塩基性化合物、溶解制御剤、界面活性剤のいずれか1つ以上を含有す

10

20

30

40

50

るものであることを特徴とする〔1〕～〔6〕のいずれかに記載のレジスト材料。

〔8〕

酸によってアルカリ溶解性が向上するベース樹脂となる高分子化合物100質量部に対して、高分子添加剤を0.1～50質量部の範囲で含むことを特徴とする〔1〕～〔7〕のいずれかに記載のレジスト材料。

〔9〕

〔1〕～〔8〕のいずれかに記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処理後、高エネルギー線で露光する工程と、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

〔10〕

10

前記高エネルギー線が、波長248nmのKrFエキシマレーザー、波長193nmのArFエキシマレーザー、電子ビーム、又は波長3～15nmの範囲の軟X線であることを特徴とする〔9〕に記載のパターン形成方法。

【発明の効果】

【0017】

本発明のレジスト材料を用いて形成したフォトレジスト膜は、EUV露光におけるレジスト膜からのアウトガスの発生を低減させることができ、現像後のエッジラフネス(LWR)を低減し、レジスト膜表面を親水性化することによって、現像後レジスト膜上のプロップ欠陥の発生を防止できる。

【発明を実施するための形態】

20

【0018】

以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

本発明者らは、上記した問題を解決するため鋭意検討及び研究を重ねた結果、EUV露光における真空中の露光中におけるレジスト膜からのアウトガスの発生を抑えるために酸によってアルカリに溶解する通常のベースポリマーに加えてHFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有する高分子化合物をブレンドしたレジスト材料を用いることが有効であることを知見した。HFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有するポリマーは、スピントレード後のレジスト膜表面に配向する。HFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレンは剛直で高密度なためにフォトレジスト膜からのアウトガスの発生を遮断する効果がある。HFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有するポリマーは、アルカリ現像液に可溶であるために、現像後のレジストパターン間のブリッジ欠陥を低減させる効果もある。

30

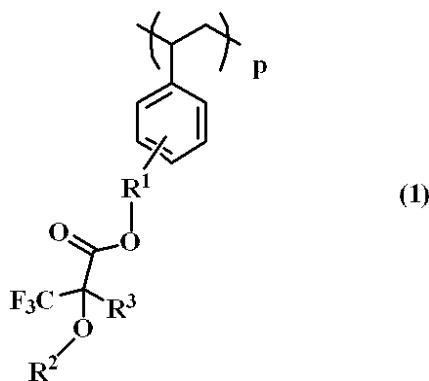
【0019】

即ち、本発明は、酸によってアルカリ溶解性が向上するベース樹脂となる高分子化合物と、高分子添加剤としてHFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を含有するスチレンに由来する繰り返し単位を有する高分子化合物、即ち下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料である。

40

【0020】

## 【化6】



(式中、R<sup>1</sup>は炭素数1～4の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1～15のアシル基又は酸不安定基、R<sup>3</sup>は水素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基であり、0 < p ≤ 1.0である。)

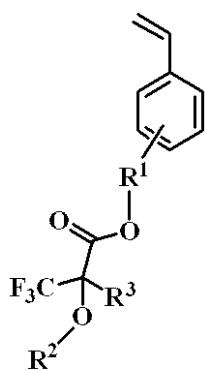
## 【0021】

上記一般式(1)の繰り返し単位pを有する高分子化合物を添加したレジスト材料を用いて形成したフォトレジスト膜は、一般式(1)で示される、フォトレジスト膜表面にHFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有する高分子型の界面活性剤を添加することが特徴である。HFA基等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレンに由来する繰り返し単位を有する高分子型の界面活性剤がフォトレジスト成膜後、フォトレジスト膜表面に配向し、レジスト膜からのアウトガスの発生を低減させ、現像後のパターン欠陥を低減させることができる。

## 【0022】

上記一般式(1)の繰り返し単位pを得るためのモノマーM<sub>p</sub>は、具体的には下記に例示することができる。

## 【化7】



Mp

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は前述の通りである。)

## 【0023】

このモノマーは、具体的には下記のスキーム1及び2のルートで合成することができるが、これに限定されるものではない。

10

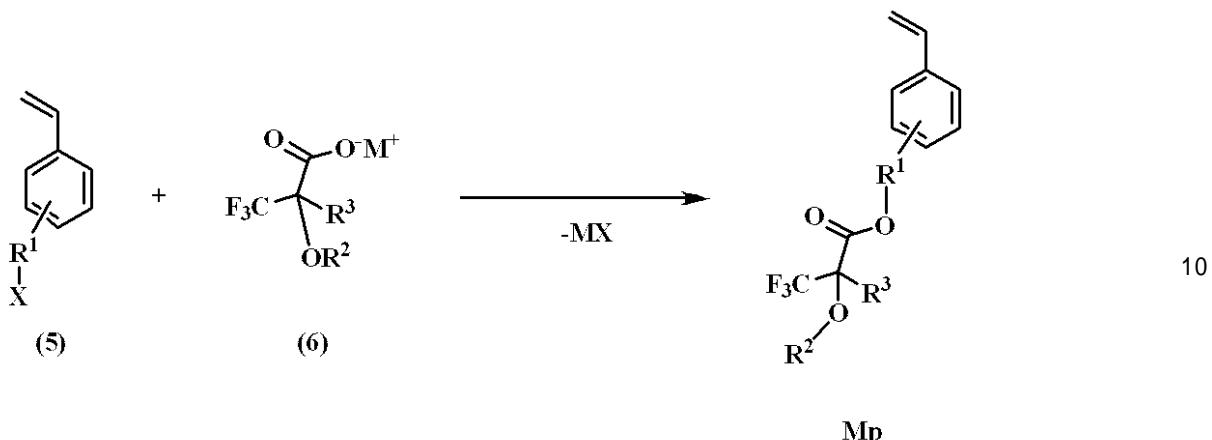
20

30

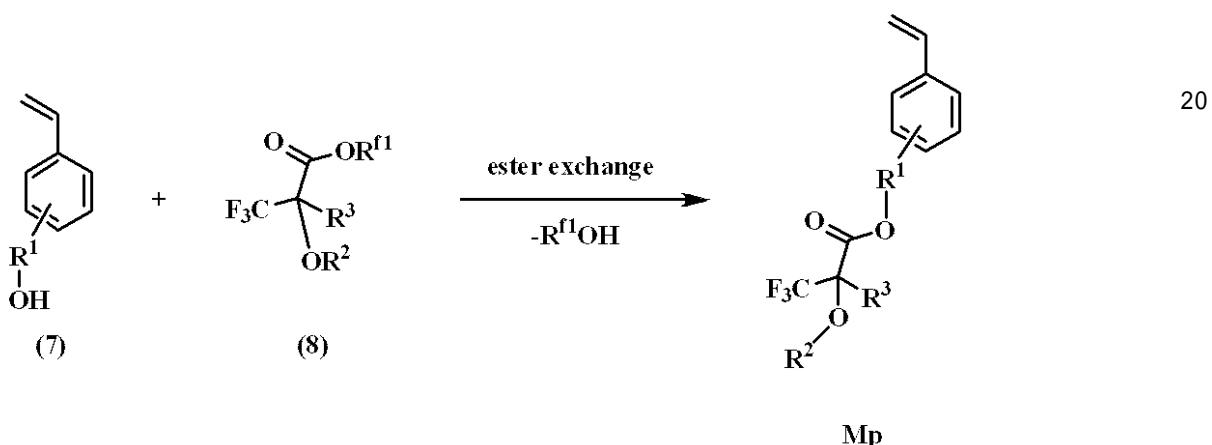
40

## 【化8】

スキーム1



スキーム2



(上記式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は前述の通りである。R<sup>f1</sup>は水素原子、又は炭素数1～6の直鎖状、分岐状又は環状の1価炭化水素基を示す。Xはハロゲン原子を示す。MはLi、Na、K又は置換もしくは非置換のアンモニウムを示す。)

## 【0024】

スキーム1は、スチレン誘導体(5)とカルボン酸塩化合物(6)との置換反応により、目的のMpで示されるモノマーへ導く合成法である。

## 【0025】

反応は、常法に従って行うことができる。カルボン酸塩化合物(6)の使用量は、原料であるスチレン誘導体(5)1モルに対し0.5～1.0モル、特に1.0～3モルとすることが好ましい。0.5モル未満の使用では原料が大量に残存するため収率が大幅に低下する場合があり、1.0モルを超える使用では使用原料費の増加、釜収率の低下などによりコスト面で不利となる場合がある。

## 【0026】

上記スキームで示される反応に用いられる溶媒としてはトルエン、キシレン、ヘキサン、ヘプタンなどの炭化水素類；塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタンなどの塩素系溶媒；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジブチルエーテルなどのエーテル類；アセトン、2-ブタノンなどのケトン類；酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類；アセトニトリルなどのニトリル類；メタノール、エタノールなどのアルコール類；N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン性極性溶媒；水から選択して単独あるいは2種以上を混合して用いることができる。反応には、触媒として、硫酸水素テトラブチルアンモニウムなどの相間移動触媒を添

30

40

50

加してもよい。その場合の相間移動触媒の添加量は原料であるスチレン誘導体(5)1モルに対し0.0001~1.0モル、特に0.001~0.5モルとすることが好ましい。0.0001モル未満の使用では添加効果が得られない場合があり、1.0モルを超える使用では原料費の増加によりコスト面で不利となる場合がある。

#### 【0027】

上記置換反応の反応温度は-70から使用する溶媒の沸点程度が好ましく、反応条件により適切な反応温度を選べるが、通常0から使用する溶媒の沸点程度が特に好ましい。反応温度が高くなると副反応が顕著になる場合があるため、現実的速度で反応が進行する範囲のなるべく低温で反応を行うことが高収率を達成するために重要である。上記反応の反応時間は収率向上のため薄層クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどにより反応の進行を追跡して決定することが好ましいが、通常30分~40時間程度である。反応混合物から通常の水系後処理(aqueous work-up)によりMpで示されるモノマーを得ることができ、必要があれば蒸留、再結晶、クロマトグラフィー等の常法に従って精製することができる。

#### 【0028】

スキーム2は、スチレン誘導体(7)とエステル化合物(8)とのエステル交換反応により、目的のMpで示されるモノマーへ導く合成法である。

#### 【0029】

反応は、無溶媒で行うことができるが、溶媒を補助的に使用することも可能である。この場合、溶媒として、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジ-n-ブチルエーテル、1,4-ジオキサン等のエーテル類、n-ヘキサン、n-ヘプタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン等の炭化水素類等を例示でき、これらは、単独又は混合して用いることができる。触媒としては、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム-tert-ブトキシド、マグネシウムエトキシド、チタン(IV)メトキシド、チタン(IV)エトキシド、チタン(IV)イソプロポキシド等の金属アルコキシド類、トリエチルアミン、N,N-ジメチルアミノピリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等の有機アミン類、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等の無機塩基類等が例示でき、これらは、単独又は混合して用いることができる。触媒の使用量は、エステル化合物(8)に対し、0.001~5.0モル、特に0.001~0.1モルの使用が好ましい。反応温度は、反応条件により異なるが、50~200が好ましく、反応により生じるR<sup>f1</sup>OHを留去しながら行うとよい。反応時間はガスクロマトグラフィー(GC)やシリカゲル薄層クロマトグラフィー(TLC)で反応を追跡して反応を完結させることができが、収率の点で望ましいが、通常30分~20時間程度である。反応混合物から通常の水系後処理(aqueous work-up)により目的のMpで示されるモノマーを得ることができ、必要があれば蒸留、再結晶、クロマトグラフィー等の常法に従って精製することができる。常法に従って行うことができる。

#### 【0030】

一般式(1)中のR<sup>2</sup>のうち、酸不安定基に関しては後述する。炭素数1~15のアシル基として、具体的にはフォルミル、アセチル、エチルカルボニル、ピバロイル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、tert-ブトキシカルボニル、トリフルオロアセチル、トリクロロアセチル等を例示できる。

#### 【0031】

上記繰り返し単位pを得るためにモノマーMpとしては、具体的には下記に例示することができる。

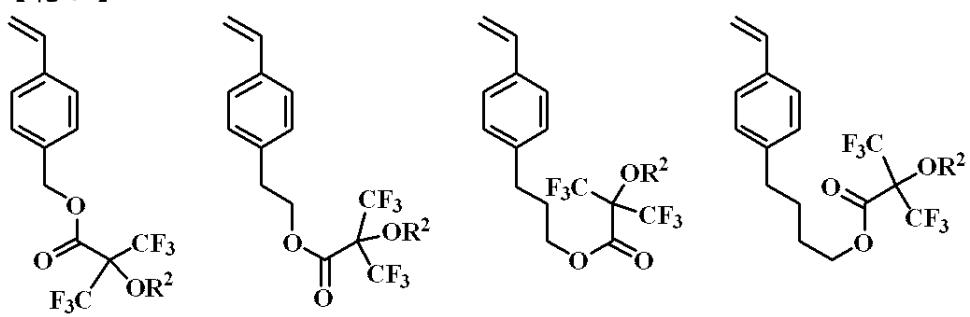
10

20

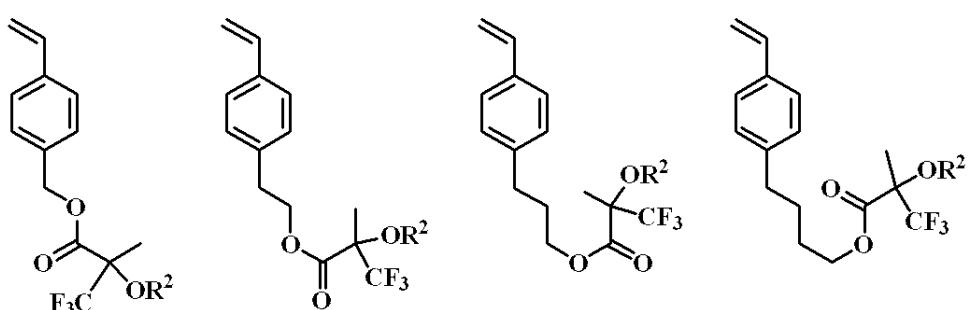
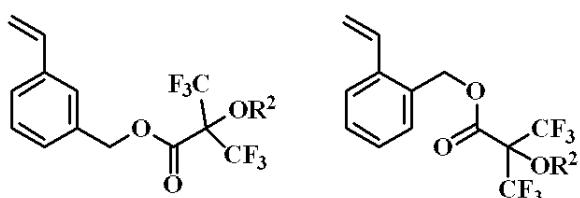
30

40

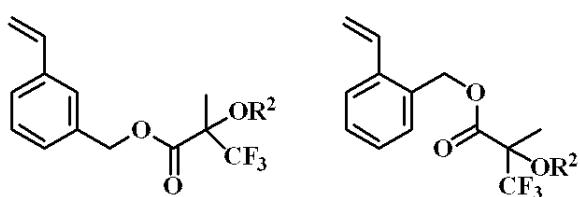
【化9】



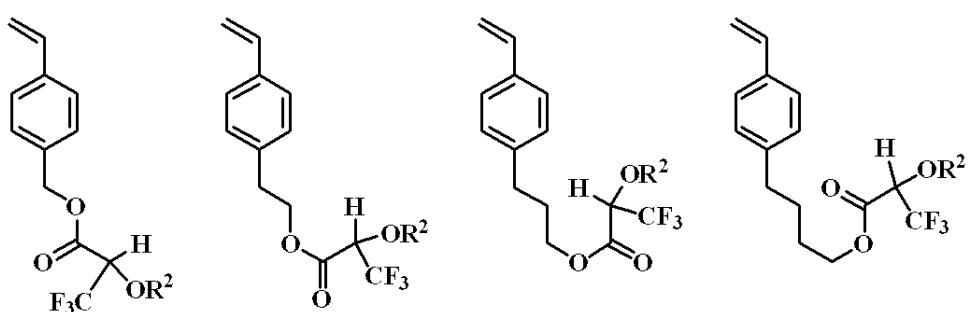
10



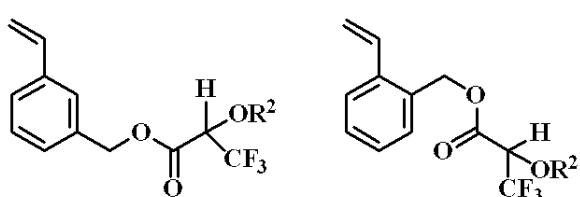
20



30



40

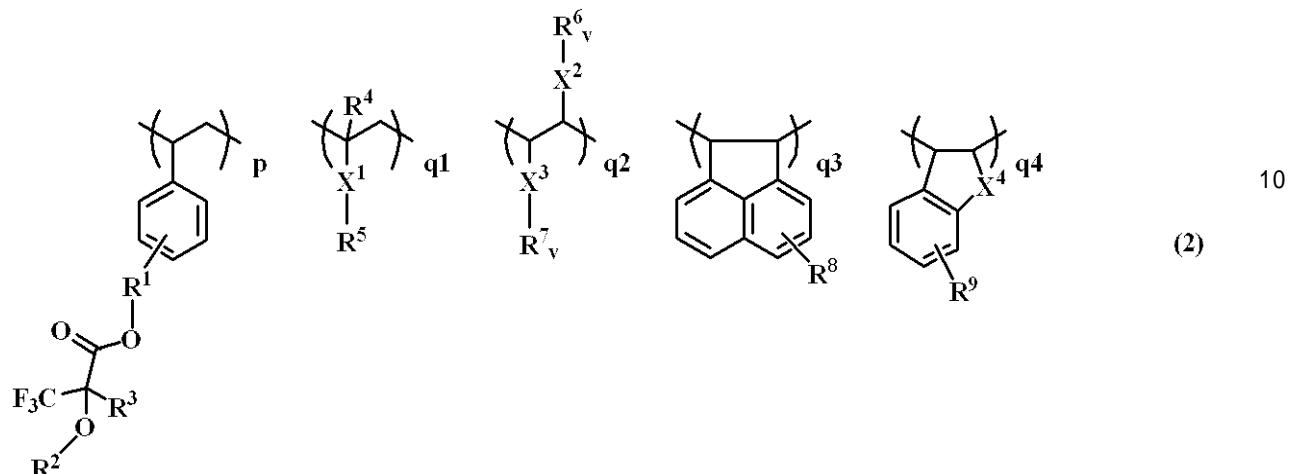
(式中、R<sup>2</sup>は前述の通りである。)

50

## 【0032】

高分子添加剤としての高分子化合物としては、上記繰り返し単位 p と、繰り返し単位 q<sub>1</sub> ~ q<sub>4</sub> から選ばれる 1 以上の繰り返し単位を含有してなる下記一般式(2)で示される高分子化合物であることが好ましい。

## 【化10】



(式中、R<sup>1</sup> ~ R<sup>3</sup>は前述と同様である。R<sup>4</sup>は水素原子又はメチル基、X<sup>1</sup>は単結合、-C(=O)-O-、又は-O-であり、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>はフェニレン基又はナフチレン基、X<sup>4</sup>はメチレン基、酸素原子又は硫黄原子である。R<sup>5</sup>は炭素数6~20のアリール基又はアラルキル基で、水酸基、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はアルコキシ基、エステル基(-OCOR又は-COOR:RはC<sub>1~6</sub>のアルキル基)、ケトン基(-COR:RはC<sub>1~6</sub>のアルキル基)、フッ素原子、トリフルオロメチル基、ニトロ基、アミノ基又はシアノ基を有していてもよい。R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は同一又は異種の水素原子、ヒドロキシ基、炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルコキシ基又はアシロキシ基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、ハロゲン原子、エステル基(-OCOR又は-COOR:RはC<sub>1~6</sub>のアルキル基又はフッ素化アルキル基)、又はカルボキシル基である。vは1又は2である。0 < p < 1.0、0 < q<sub>1</sub> < 1.0、0 < q<sub>2</sub> < 1.0、0 < q<sub>3</sub> < 1.0、0 < q<sub>4</sub> < 1.0である。) 20  
30

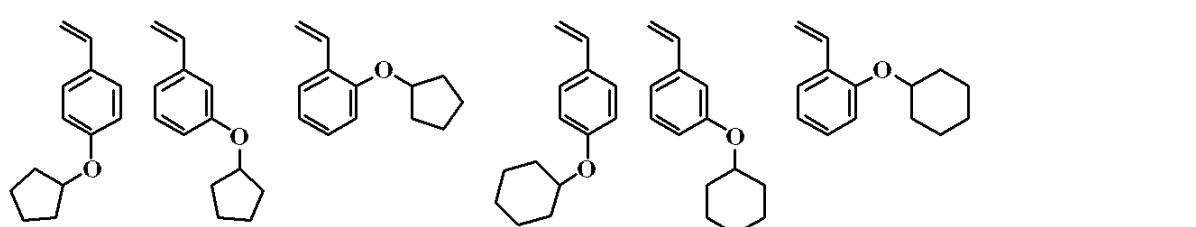
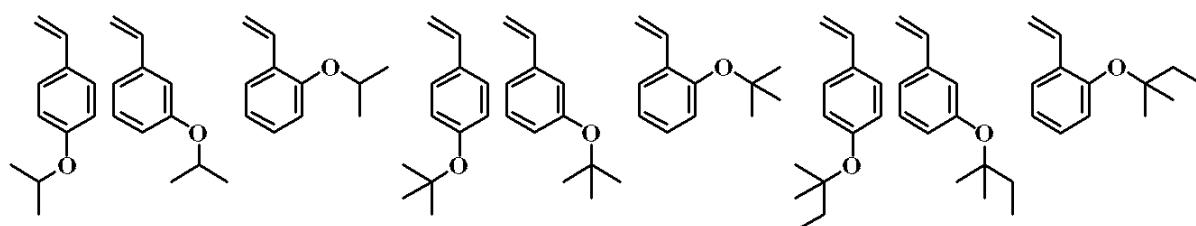
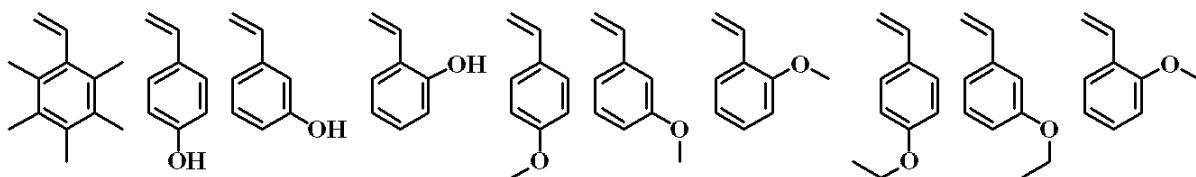
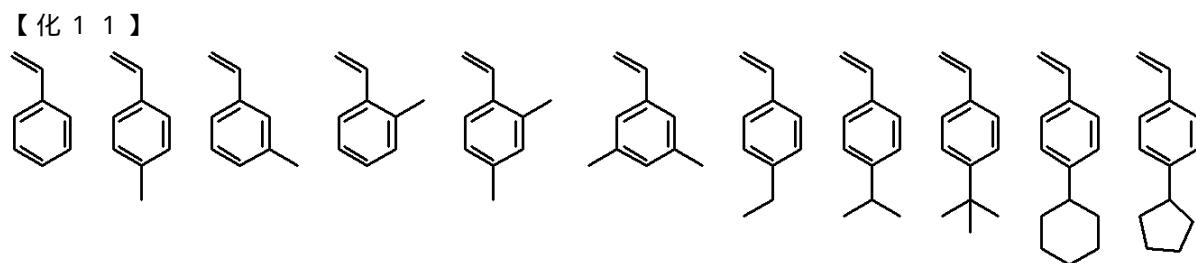
## 【0033】

本発明の高分子添加剤は、繰り返し単位 p で示されるアルカリ可溶性の1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール基(HFA基)等のCF<sub>3</sub>-C(OR<sup>2</sup>)-R<sup>3</sup>基に結合するエステル基を有するスチレン単位を必須とするが、EUV光の露光中にフォトレジストから発生するアウトガスを遮断させる効果を高めるために、繰り返し単位q<sub>1</sub>で示される炭素数6~20のアリール基、アラルキル基を有する繰り返し単位、繰り返し単位q<sub>2</sub>で示されるスチルベン類、スチリルナフタレン類、ジナフチルエチレン類の繰り返し単位、アセナフチレン類の繰り返し単位q<sub>3</sub>、インデン類、ベンゾフラン類、ベンゾチオフェン類の繰り返し単位のq<sub>4</sub>の1種又は2種以上を共重合することが好ましい。q<sub>1</sub>、q<sub>2</sub>、q<sub>3</sub>、q<sub>4</sub>繰り返し単位の中ではアセナフチレン類q<sub>3</sub>を共重合することが最もアウトガスの発生を抑えることができ、好ましく用いることができる。 40

## 【0034】

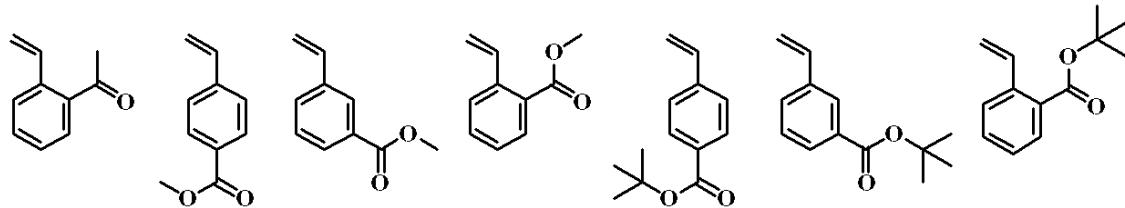
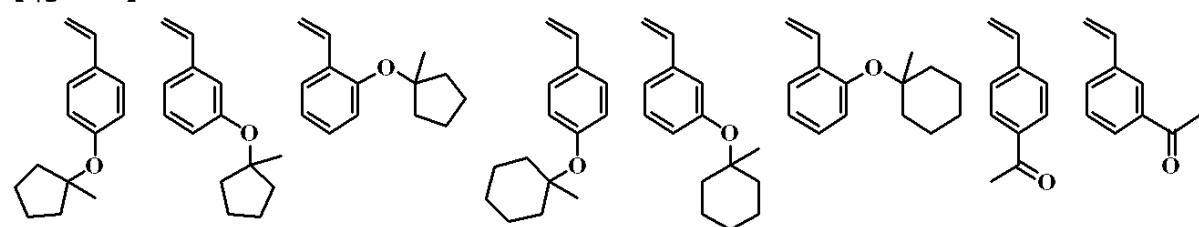
上記一般式(2)中の繰り返し単位 p と共重合する繰り返し単位 q<sub>1</sub>を得るための重合性モノマーは、具体的には下記に例示することができる。

【化 11】

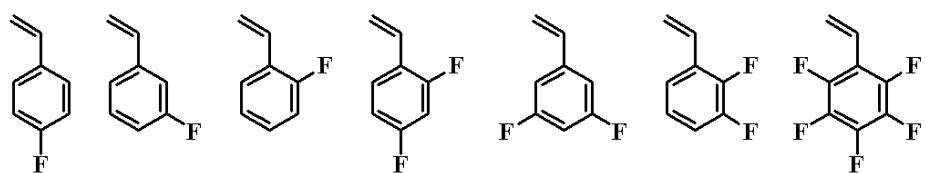


【 0 0 3 5 】

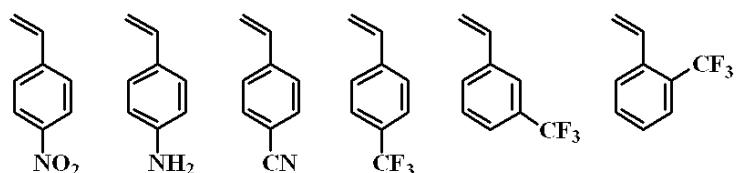
【化 1 2】



10

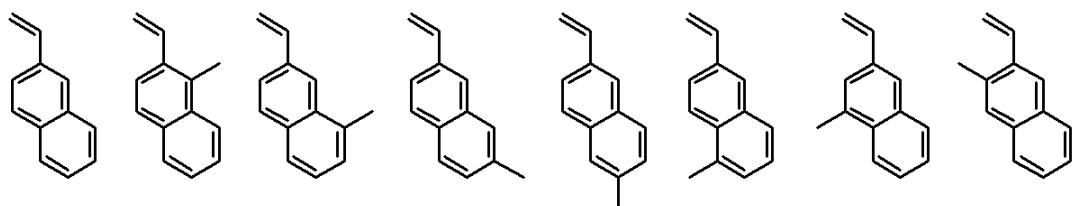
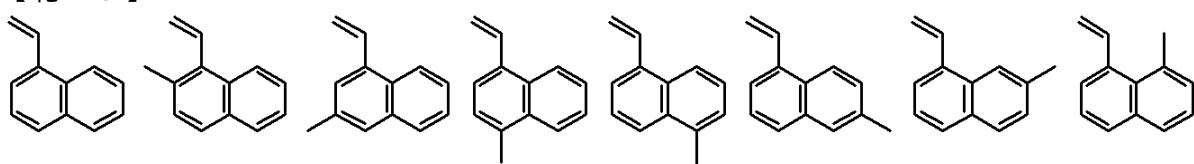


20

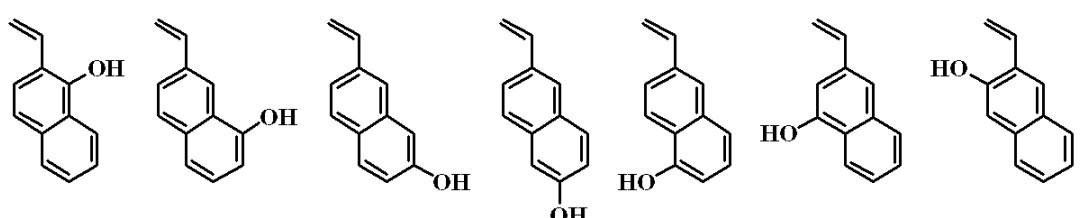
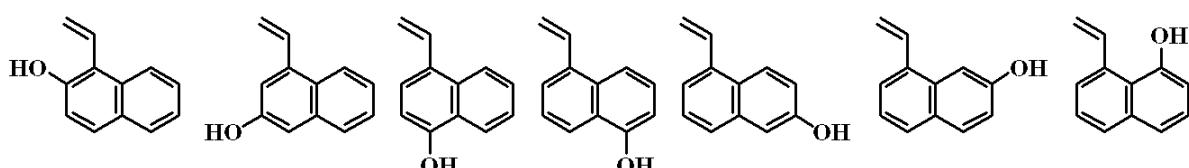


【 0 0 3 6 】

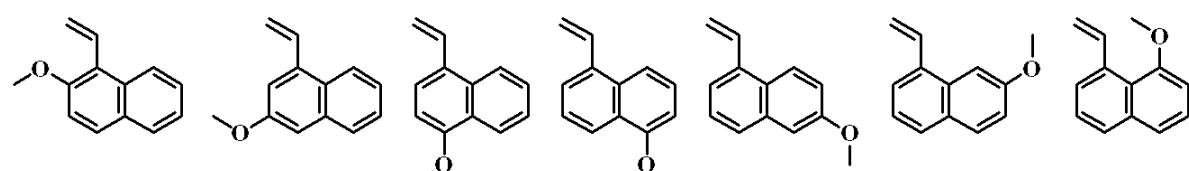
【化 1 3】



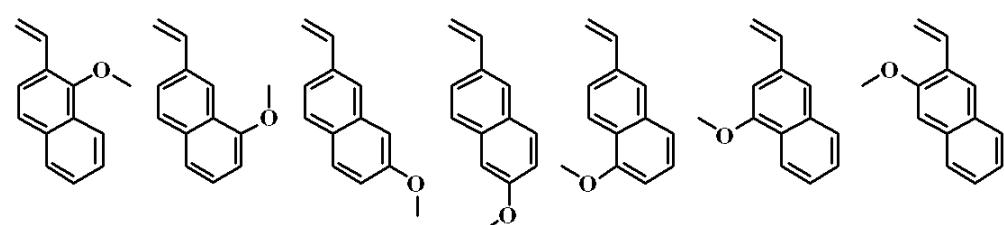
10



20

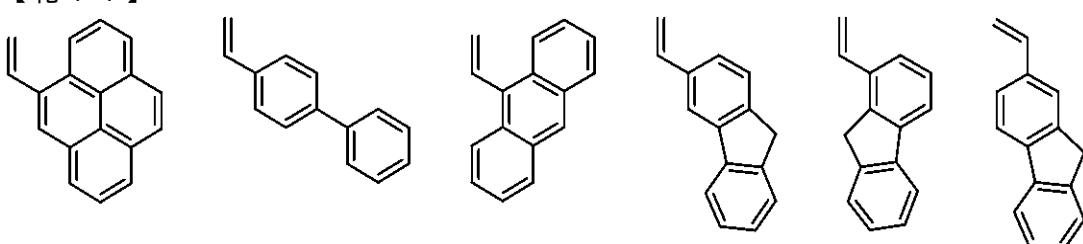


30



【0 0 3 7】

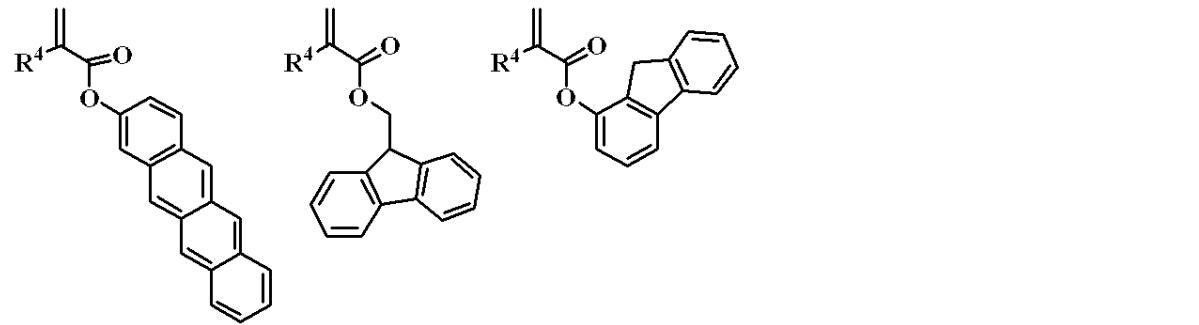
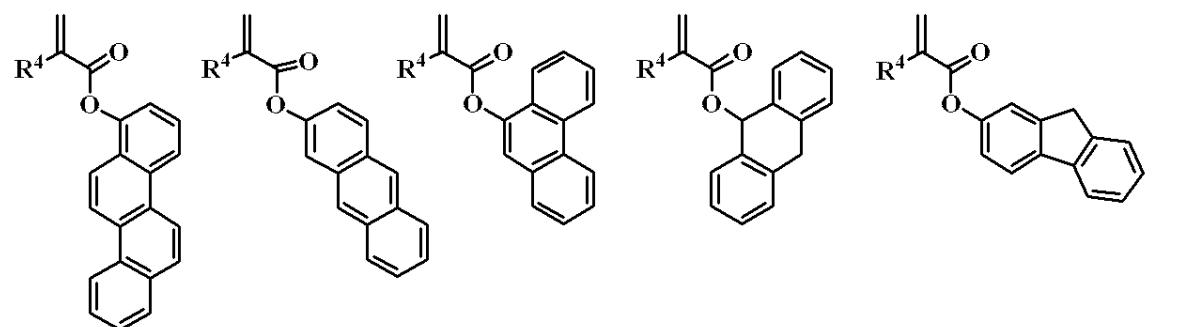
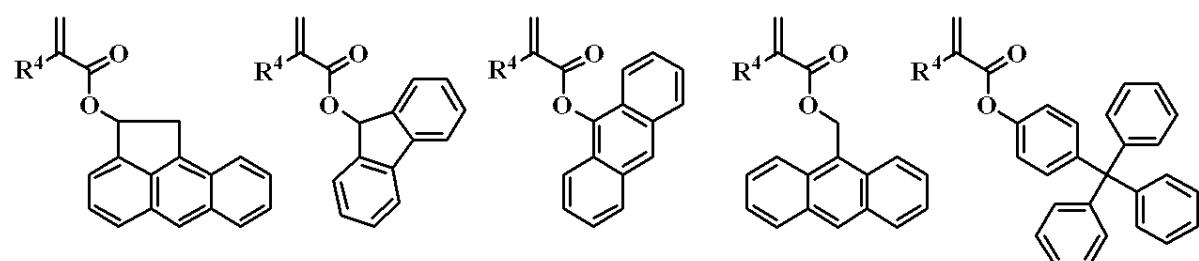
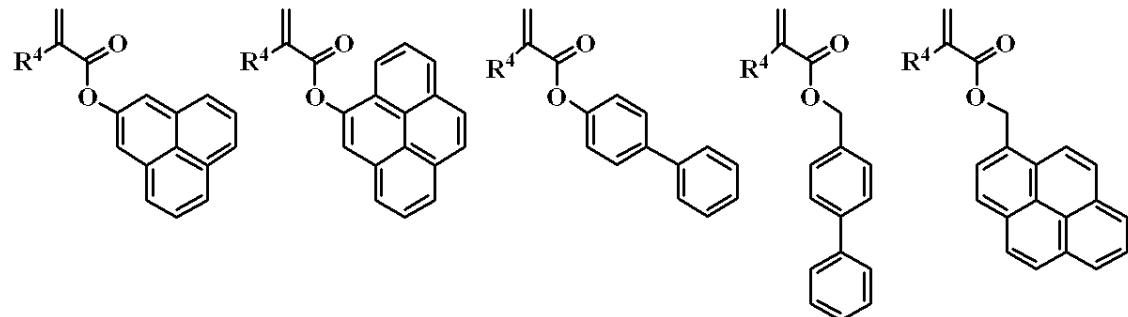
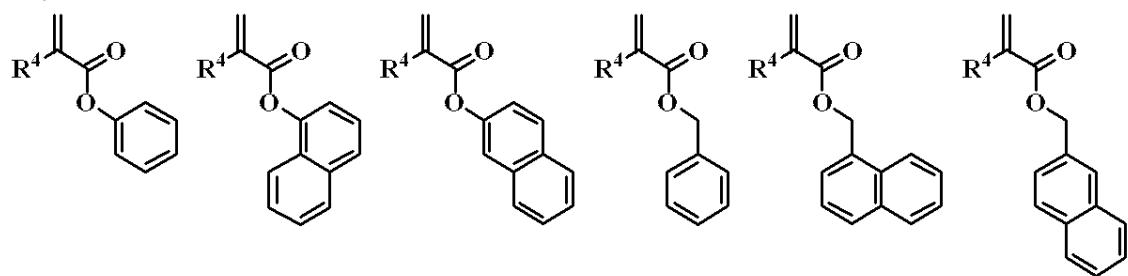
【化 1 4】



40

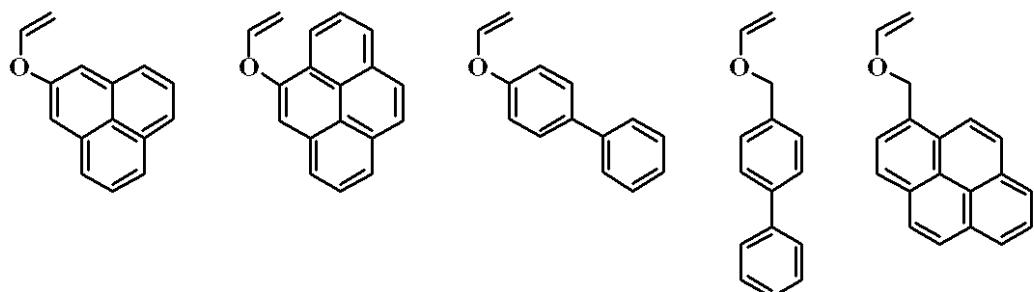
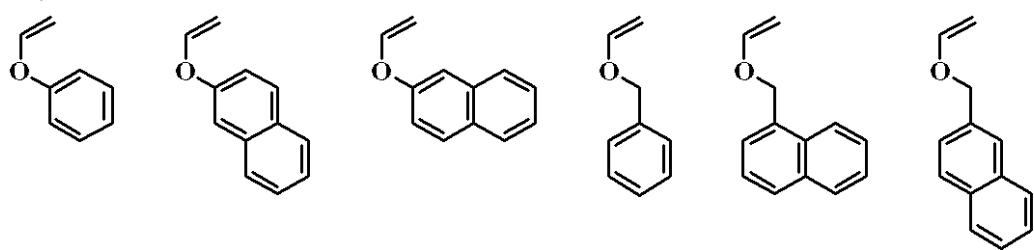
【0 0 3 8】

【化15】

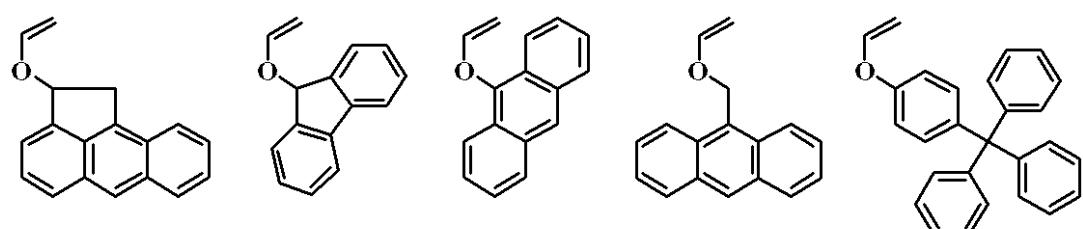


【0039】

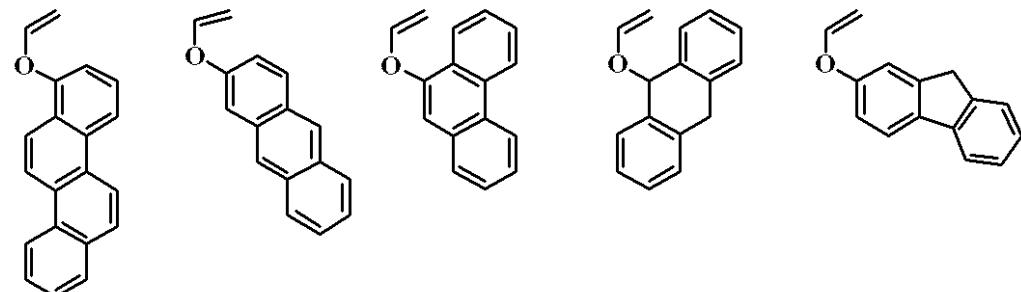
【化16】



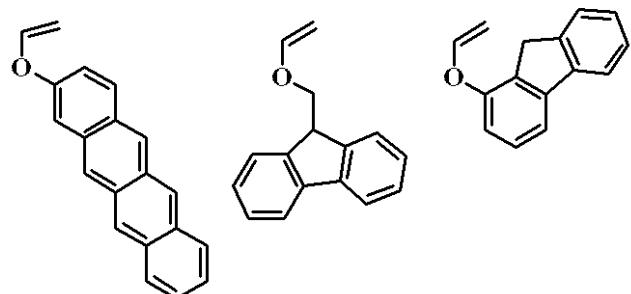
10



20



30

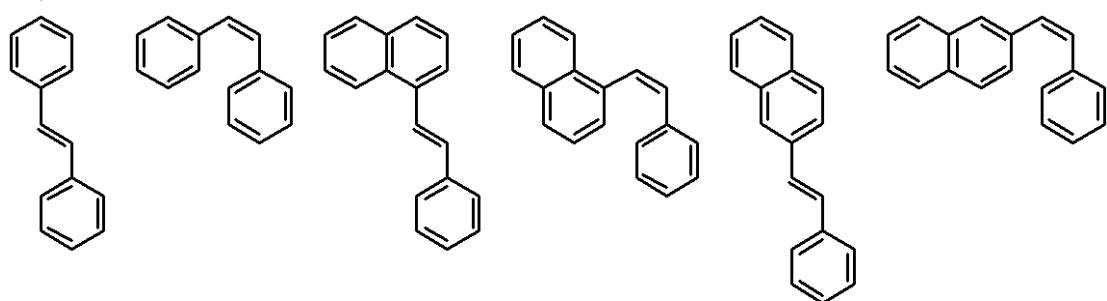


40

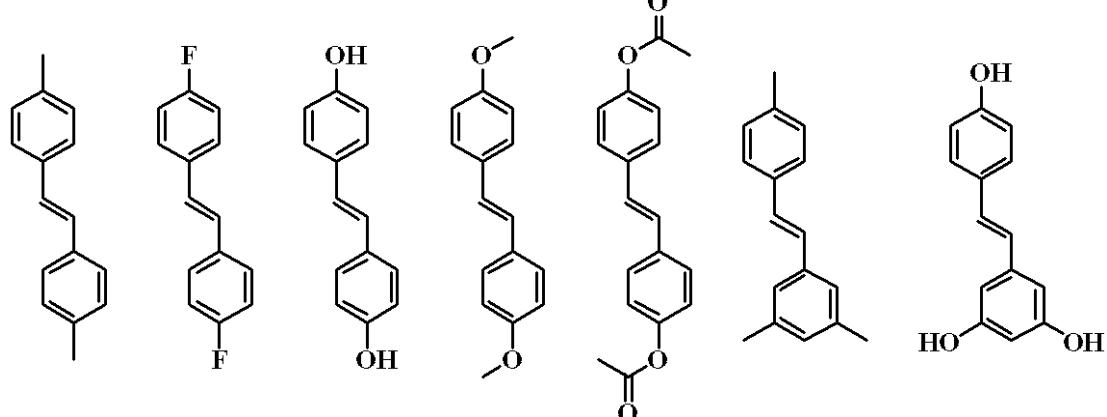
【0040】

繰り返し単位 q 2 を得るためのモノマーは、具体的には下記に例示することができる。

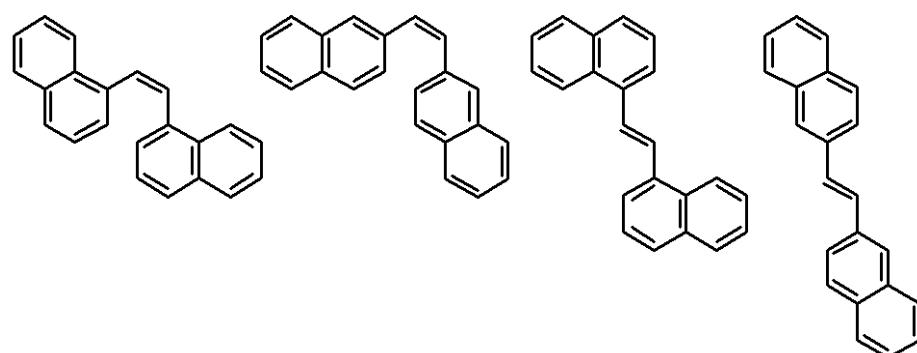
【化17】



10



20

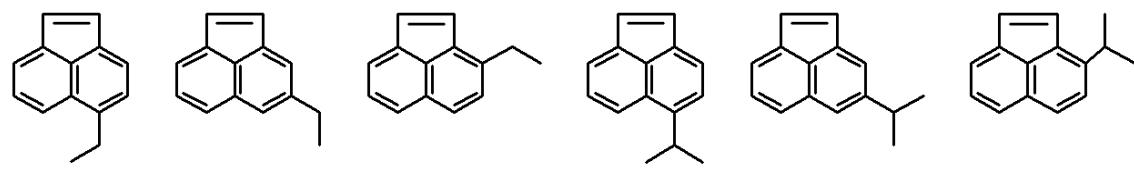
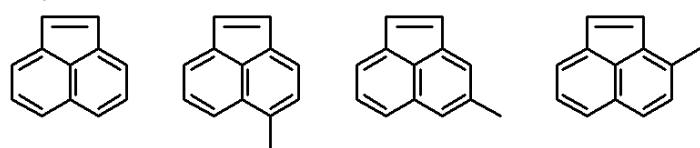


30

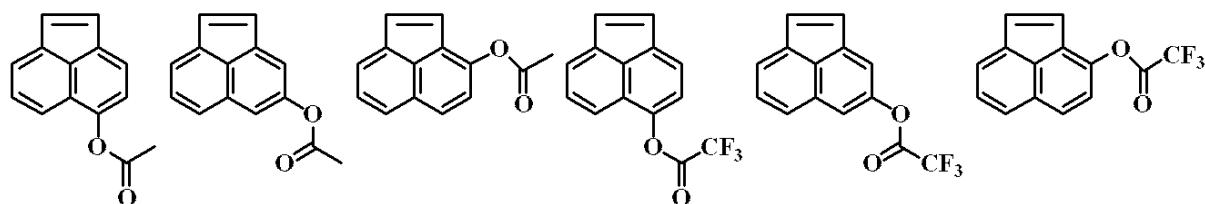
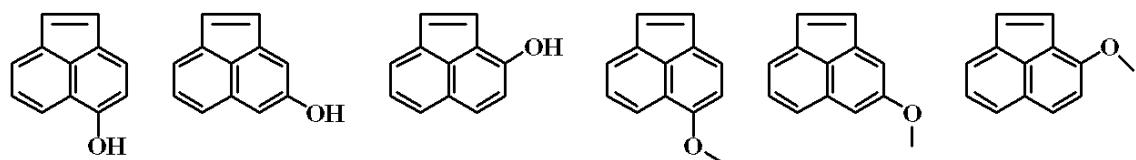
【0041】

繰り返し単位 q 3を得るためのモノマーは、具体的には下記に例示することができる。

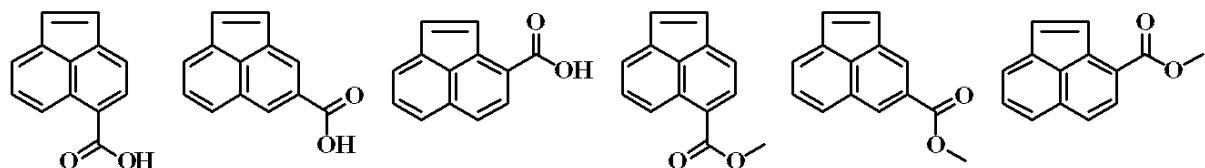
【化18】



10



20

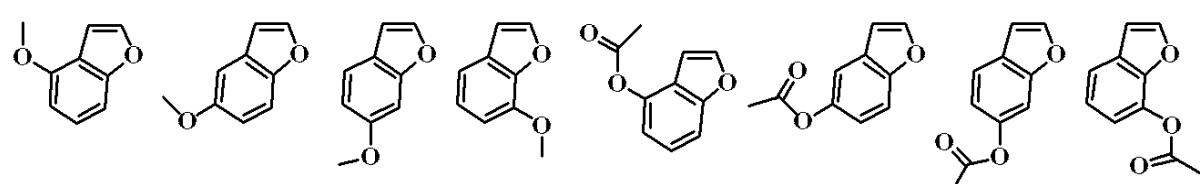
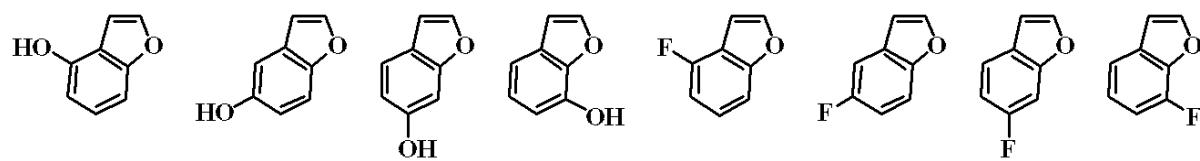
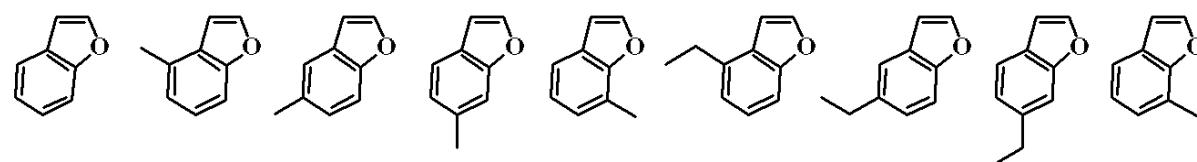
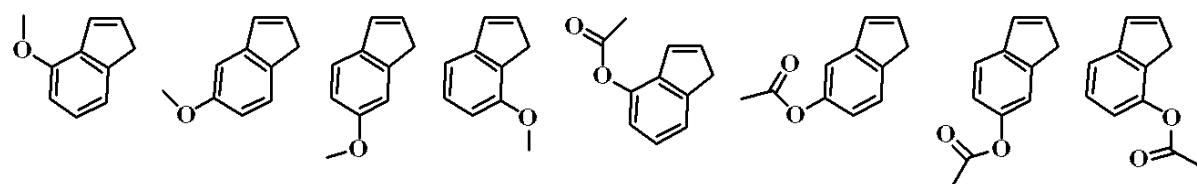
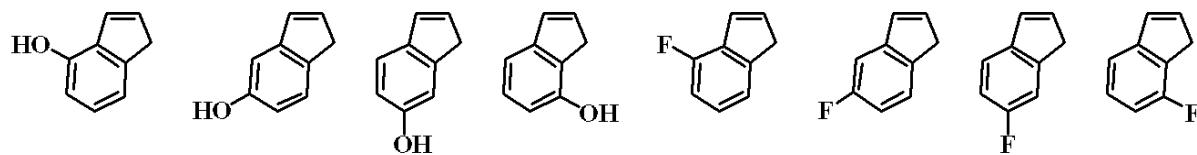
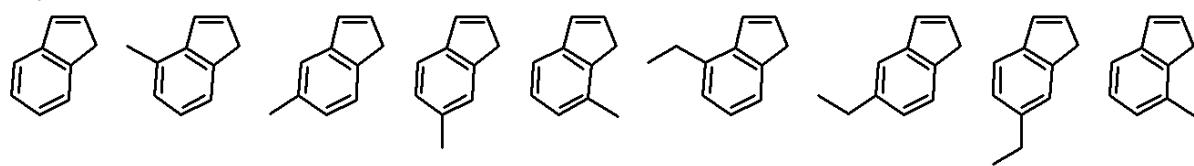


【0042】

30

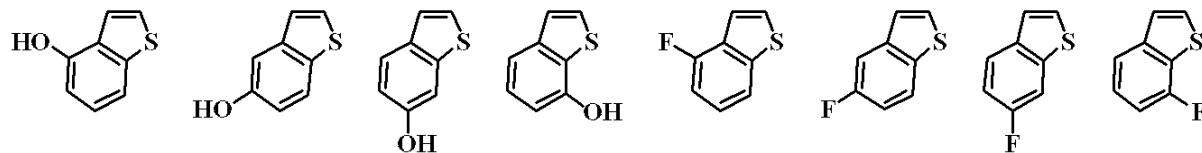
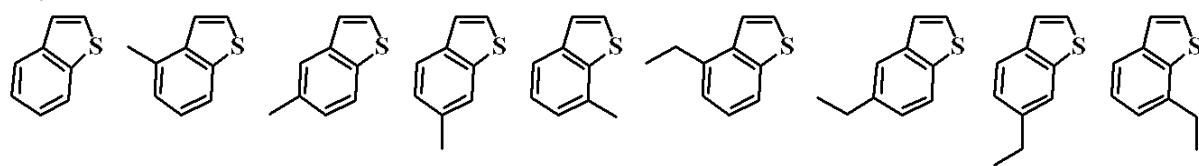
繰り返し単位 q 4 を得るためのモノマーは、具体的には下記に例示することができる。

【化19】

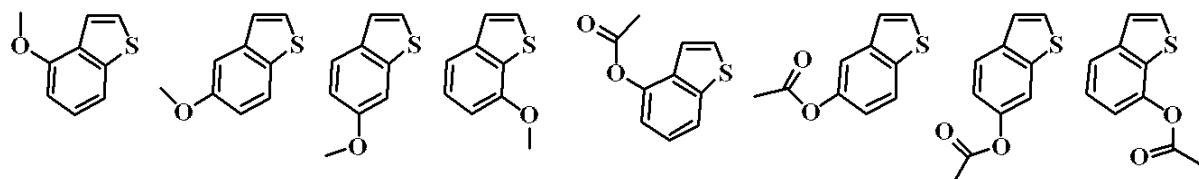


【0043】

## 【化 2 0】



10



## 【 0 0 4 4 】

本発明のレジスト材料に添加する高分子添加剤としては、上記一般式(1)又は(2)中のp、q<sub>1</sub>～q<sub>4</sub>で示される繰り返し単位に加え、アルカリ溶解性を向上させたり、現像後のレジストの親水性を向上させる目的でカルボキシル基を有する繰り返し単位r、トリフルオロメチルヒドロキシ基又はスルホンアミド基を有する繰り返し単位sを共重合することができる。

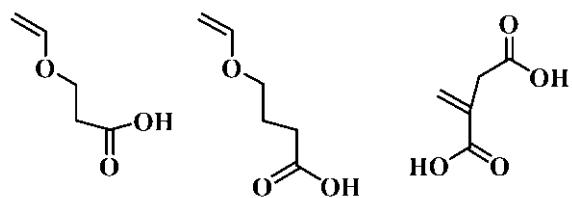
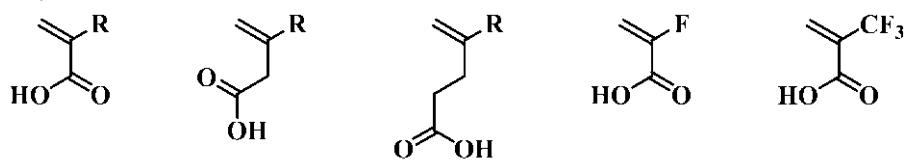
20

## 【 0 0 4 5 】

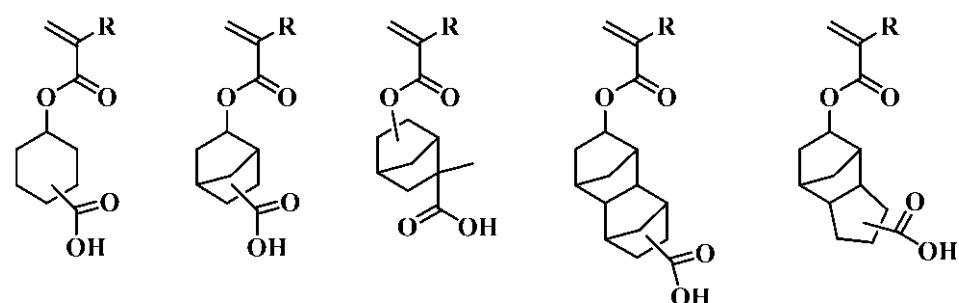
カルボキシル基を有する繰り返し単位rを得るためのモノマーとしては、具体的には下記に例示することができる。なお、下記式中、Rは水素原子又はメチル基である。

## 【 0 0 4 6 】

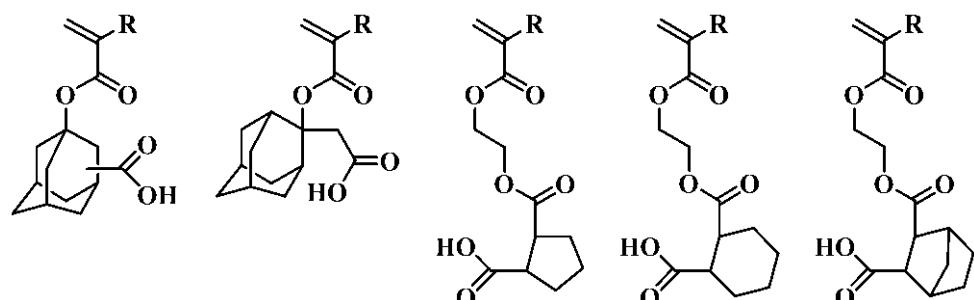
【化 21】



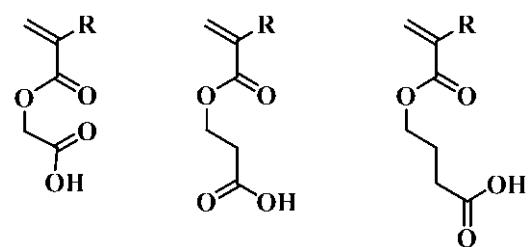
10



20



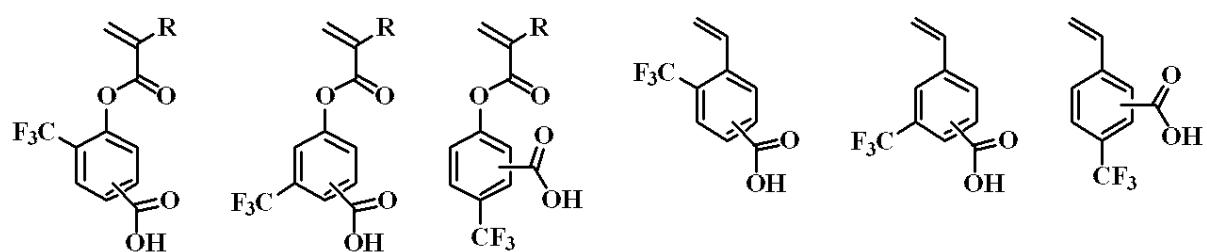
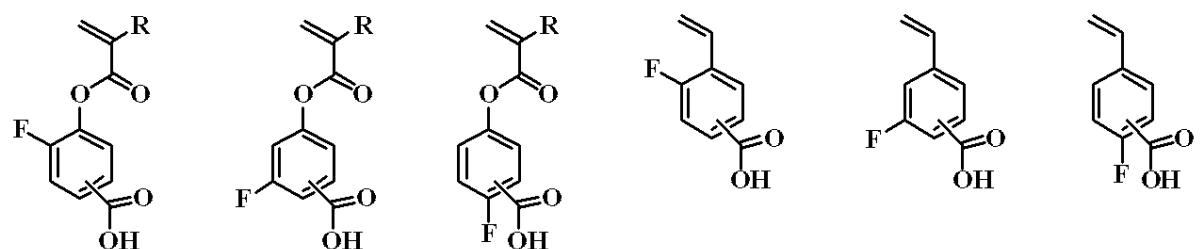
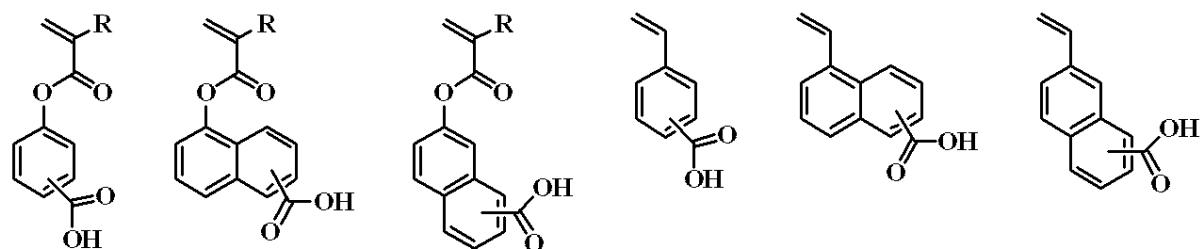
30



40

【 0 0 4 7 】

【化 22】

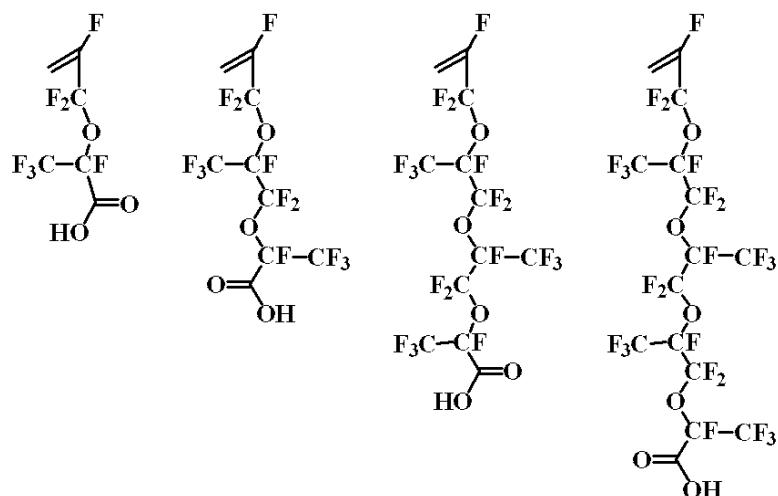
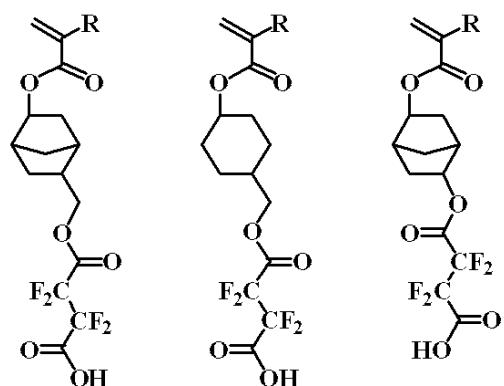
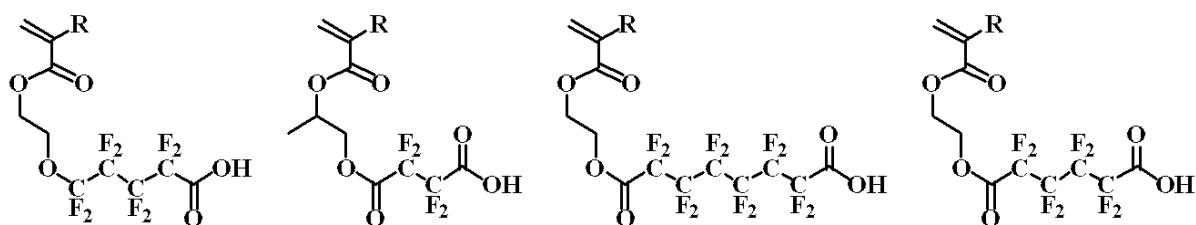
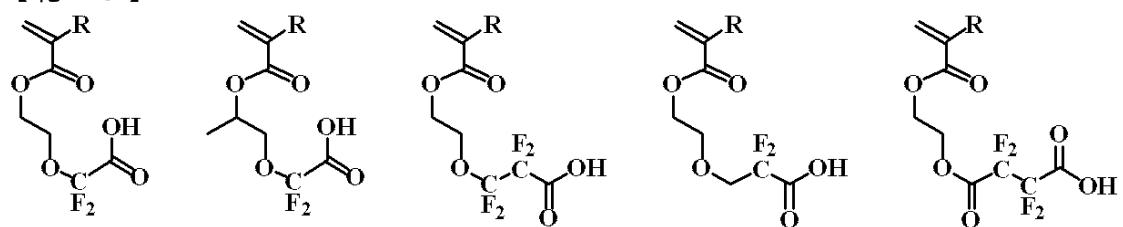


【 0 0 4 8 】

10

20

## 【化 2 3】

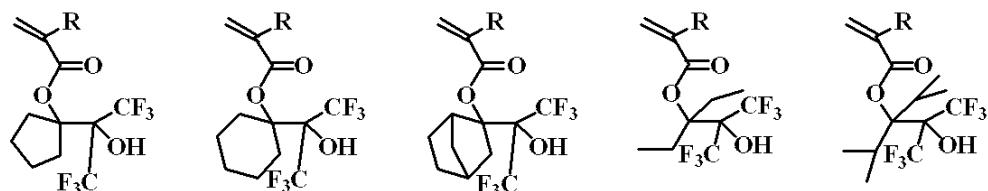
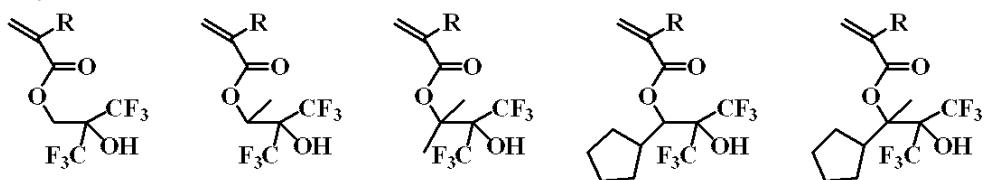


## 【 0 0 4 9 】

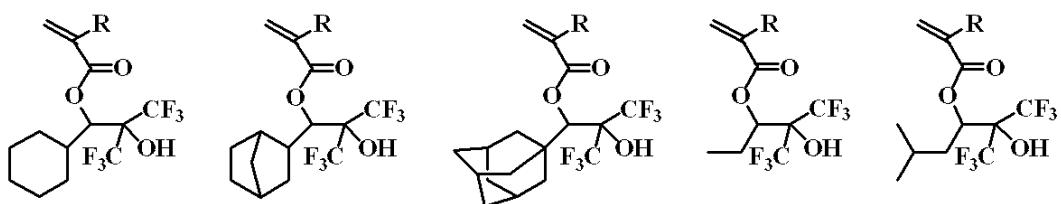
トリフルオロメチルヒドロキシ基、スルホンアミド基を有する繰り返し単位 *s* を得るためのモノマーとしては、具体的には下記に例示することができる。なお、下記式中、Rは水素原子又はメチル基である。

## 【 0 0 5 0 】

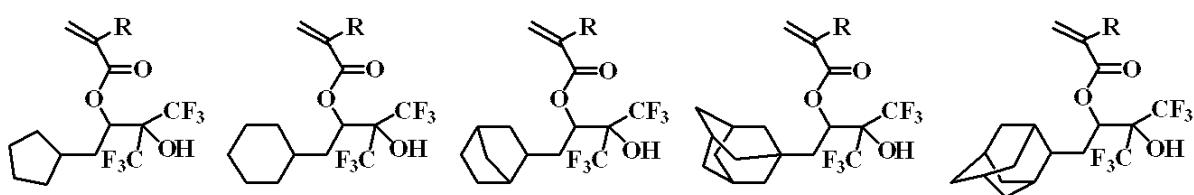
【化 24】



10

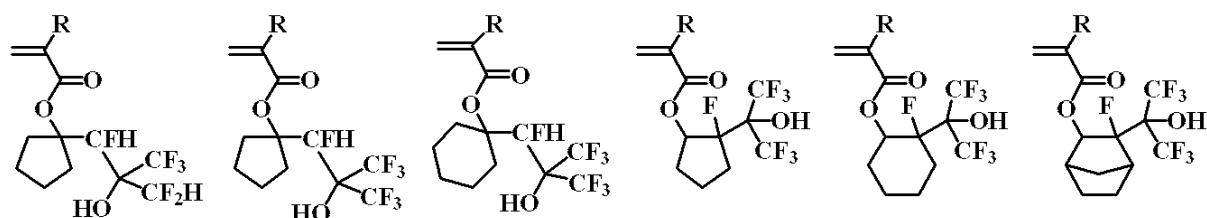
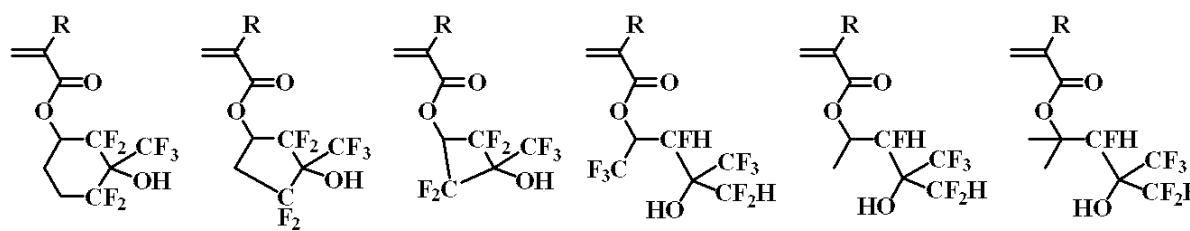
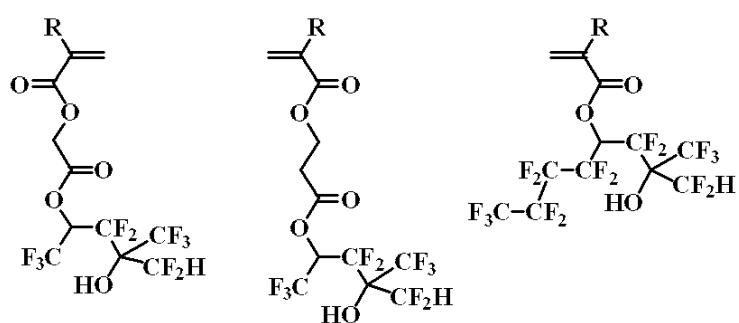
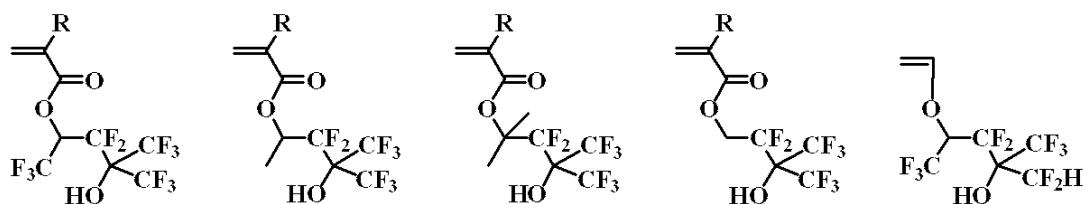
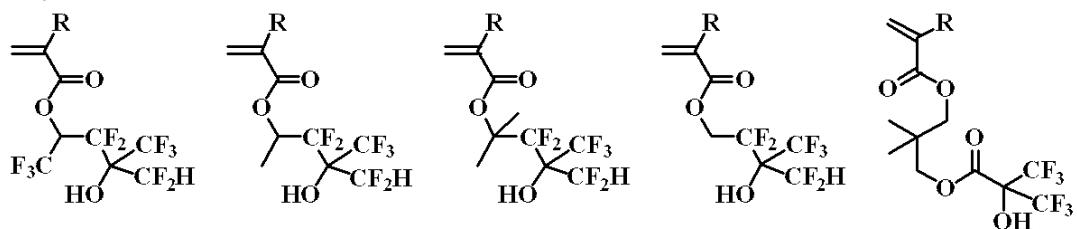


20



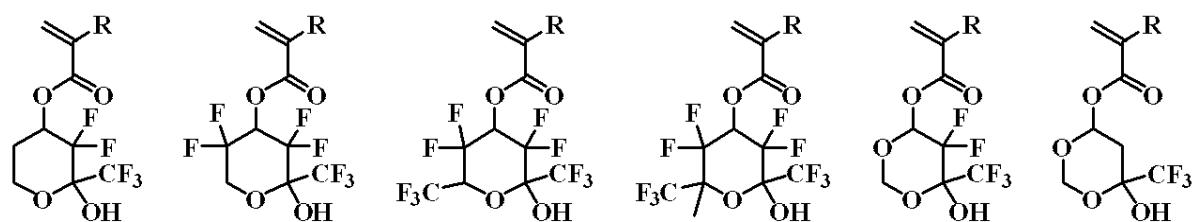
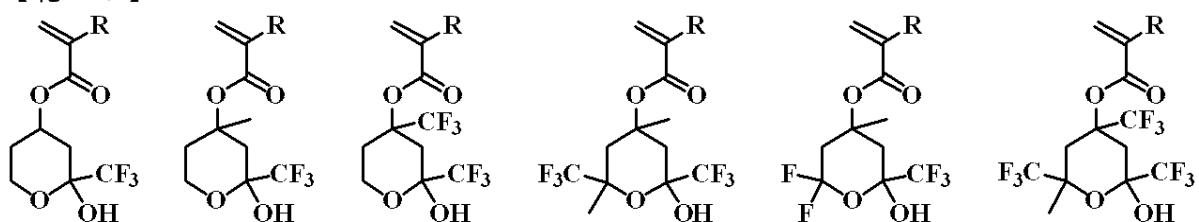
【 0 0 5 1 】

【化 25】

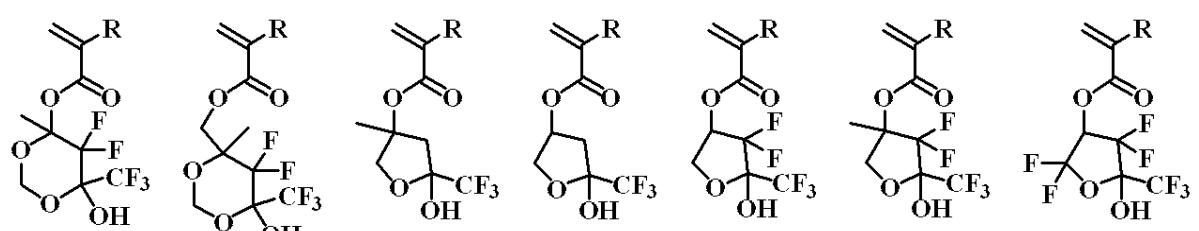


【 0 0 5 2 】

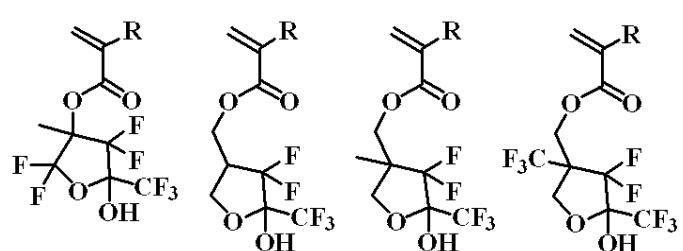
【化 26】



10



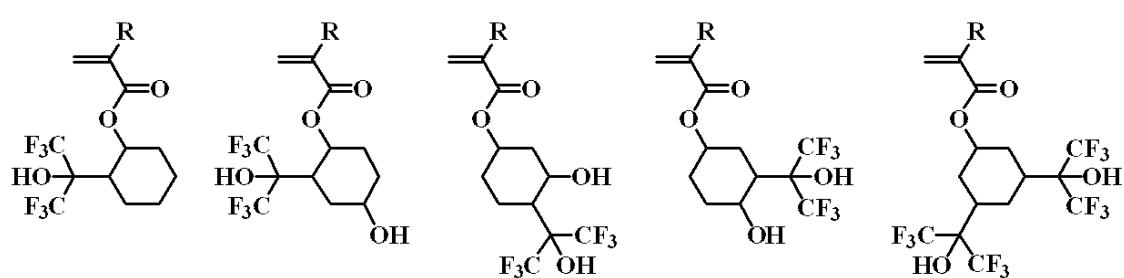
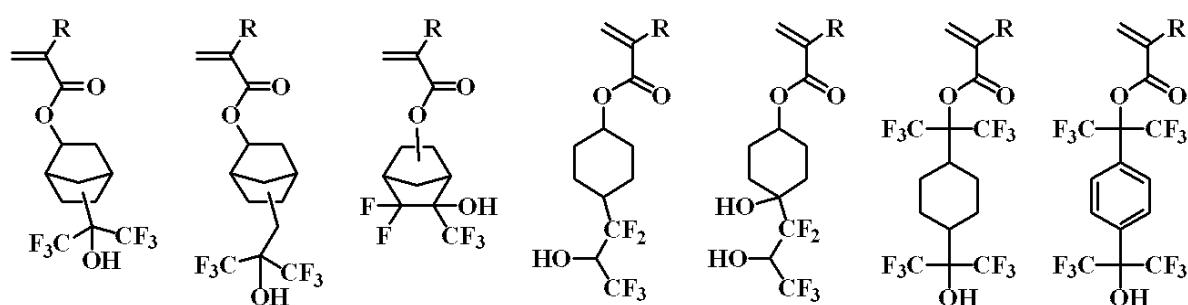
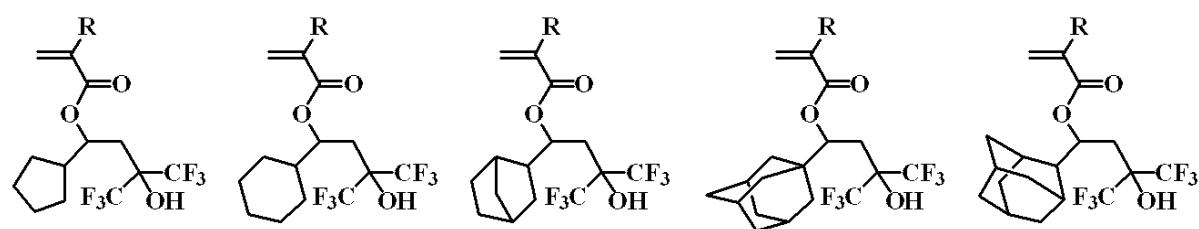
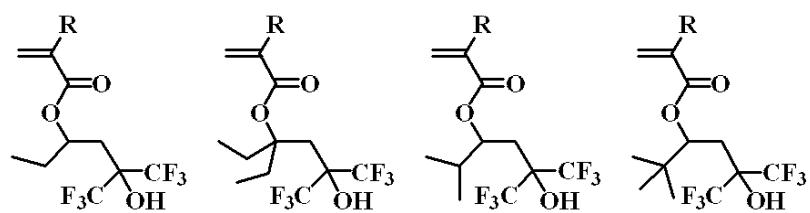
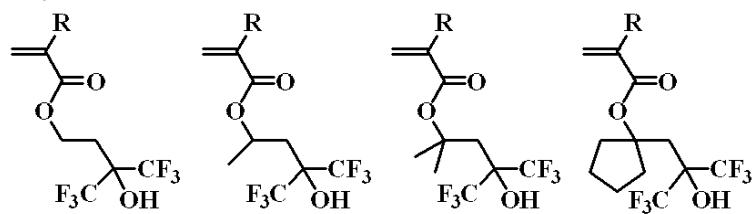
20



30

【 0 0 5 3 】

【化27】



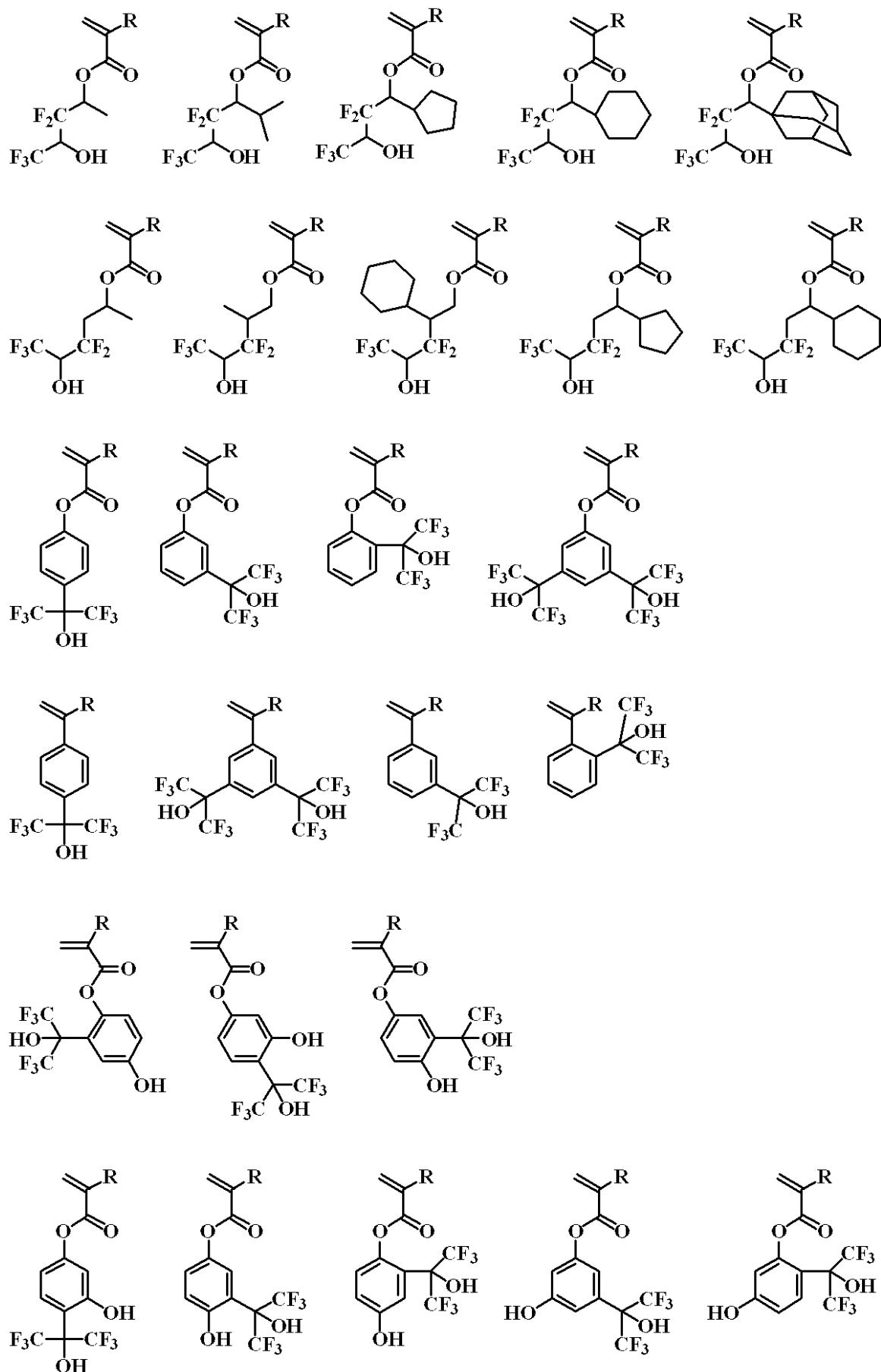
【0054】

10

20

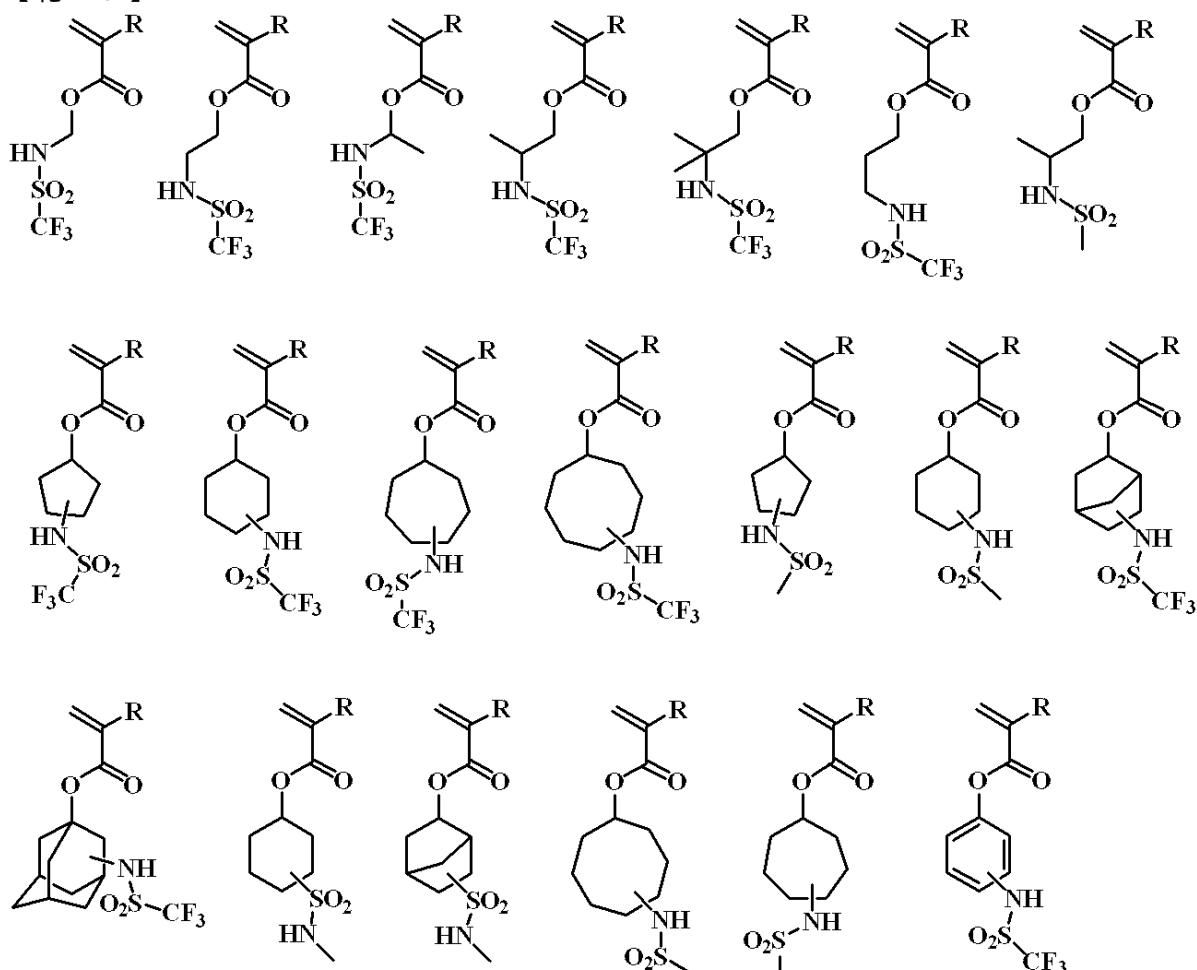
30

【化28】



【0055】

## 【化29】



## 【0056】

ここで、高分子添加剤を構成する繰り返し単位  $p$ 、 $q_1 \sim q_4$ 、 $r$ 、 $s$  の割合は、 $0 < p < 1.0$  であるが、 $q_1 \sim q_4$  を共重合する場合は、 $0 < p < 1.0$ 、 $0 < q_1 < 1.0$ 、 $0 < q_2 < 1.0$ 、 $0 < q_3 < 1.0$ 、 $0 < q_4 < 1.0$  で、 $0 < q_1 + q_2 + q_3 + q_4 < 1.0$  である。なお、 $q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = q$  とすると、 $0 < p + q < 1.0$  である。

好ましくは  $0.1 \leq p \leq 1.0$ 、 $0 \leq q_1 \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_2 \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_3 \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_4 \leq 0.8$  で、 $0 \leq q \leq 0.8$ 、 $0.2 \leq p + q \leq 1.0$  である。

より好ましくは  $0.2 \leq p \leq 1.0$ 、 $0 \leq q_1 \leq 0.7$ 、 $0 \leq q_2 \leq 0.7$ 、 $0 \leq q_3 \leq 0.7$ 、 $0 \leq q_4 \leq 0.7$  で、 $0 \leq q \leq 0.7$ 、 $0.3 \leq p + q \leq 1.0$  である。

また、 $r$  は  $0 \leq r < 1.0$ 、好ましくは  $0 \leq r \leq 0.8$ 、より好ましくは  $0 \leq r \leq 0.7$  であり、 $s$  は  $0 \leq s < 1.0$ 、好ましくは  $0 \leq s \leq 0.8$ 、より好ましくは  $0 \leq s \leq 0.7$  である。

$p + q + r + s = 1.0$  である。

## 【0057】

本発明の高分子添加剤は、重量平均分子量が  $1,000 \sim 5,000,000$ 、好ましくは  $2,000 \sim 30,000$  である。重量平均分子量が小さすぎるとレジスト材料が耐熱性に劣るものとなり、大きすぎるとアルカリ溶解性が低下し、パターン形成後に裾引き現象が生じ易くなってしまう。

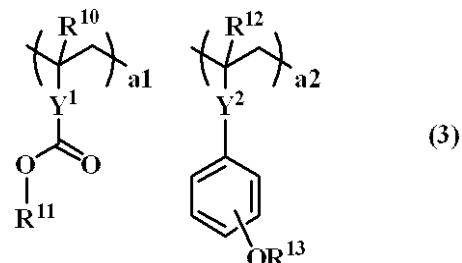
なお、重量平均分子量 ( $M_w$ ) はゲルパーキエーションクロマトグラフィー (GPC) を用いたポリスチレン換算による測定値である。

## 【0058】

本発明のレジスト材料に用いるベース樹脂としては、酸不安定基を有する繰り返し単位を有することを必須とするが、該繰り返し単位としては、下記一般式 (3) で示される酸

不安定基  $R^{11}$  で置換された(メタ)アクリル酸エステルの繰り返し単位  $a_1$ 、酸不安定基  $R^{13}$  で置換されたヒドロキシスチレンの繰り返し単位  $a_2$  が好ましい。繰り返し単位  $a_1$ 、 $a_2$  は、ベース樹脂だけではなく、一般式(1)、(2)で示される添加剤用の高分子化合物として共重合することもできる。

【化30】



10

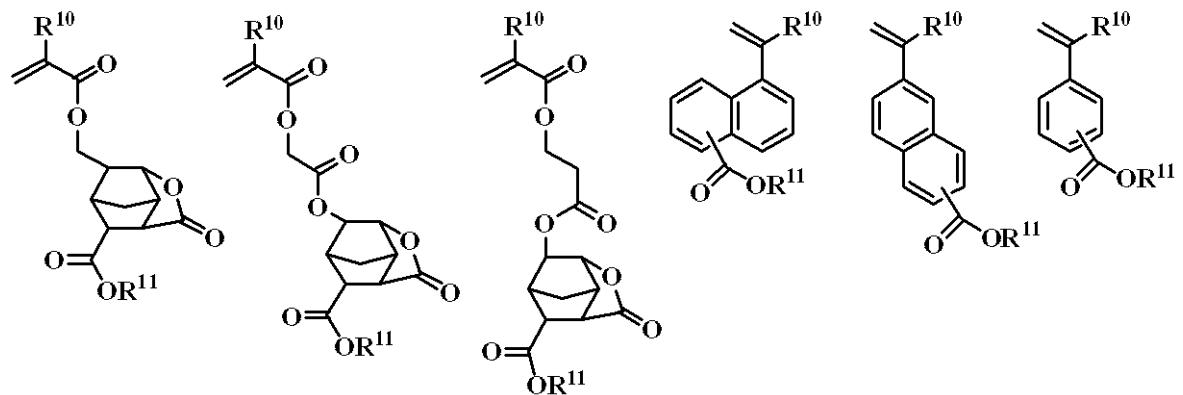
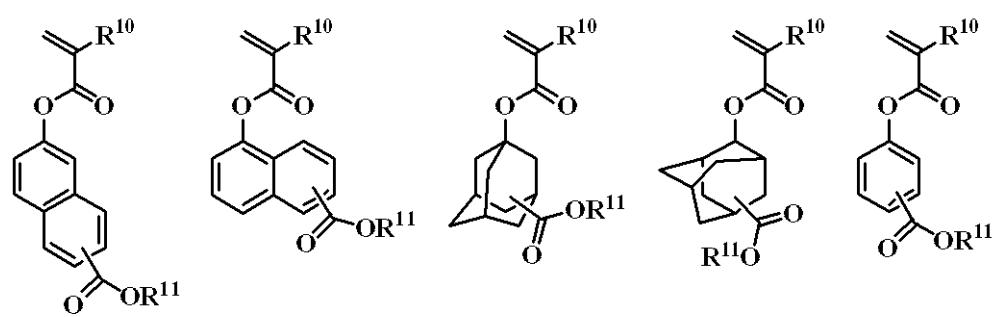
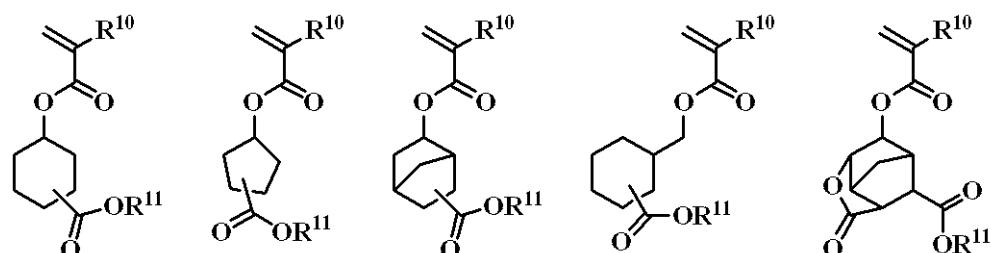
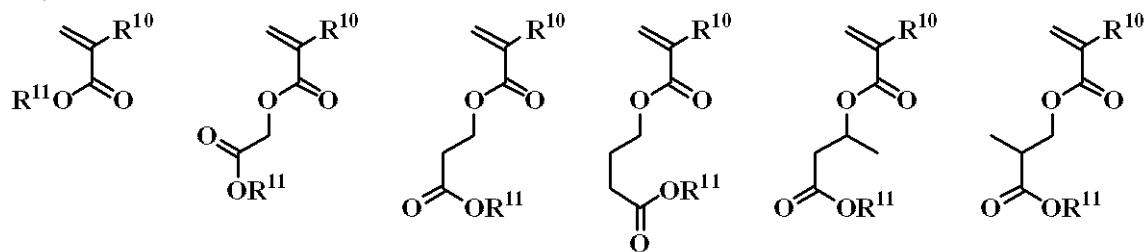
(式中、 $R^{10}$ 、 $R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子又はメチル基を表し、 $R^{11}$ 、 $R^{13}$ は酸不安定基を表す。 $Y^1$ は単結合、エステル基(-COO-基)、ラクトン環、フェニレン基又はナフチレン基のいずれか1種又は2種以上を有する炭素数1~12の連結基、フェニレン基、又はナフチレン基である。 $Y^2$ は単結合、エステル基(-COO-基)、又はアミド基(-CONH-基)である。 $0 < a_1 < 0.9$ 、 $0 < a_2 < 0.9$ 、 $0 < a_1 + a_2 < 1.0$ である。)

【0059】

繰り返し単位  $a_1$ を得るためのモノマーは、具体的には下記に例示することができる。

20

## 【化31】

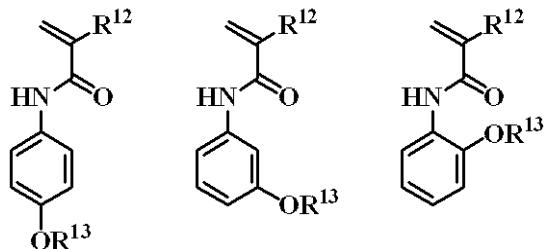
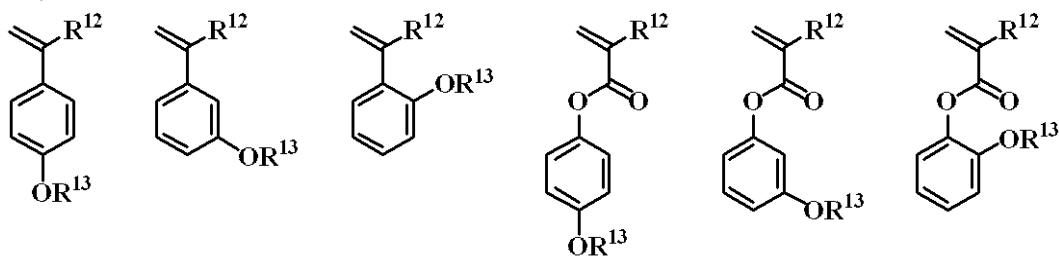


(式中、R<sup>10</sup>は水素原子又はメチル基を表し、R<sup>11</sup>は酸不安定基を表す。)

## 【0060】

繰り返し単位 a 2 を得るためのモノマーは、具体的には下記に例示することができる。

## 【化32】



10

(式中、R<sup>12</sup>は水素原子又はメチル基を表し、R<sup>13</sup>は酸不安定基を表す。)

## 【0061】

酸不安定基（一般式（1）又は（2）のR<sup>2</sup>、一般式（3）のR<sup>11</sup>、R<sup>13</sup>の酸不安定基）は、種々選定されるが、同一でも異なっていてもよく、特に下記一般式（A-1）～（A-3）で置換された基で示されるものが挙げられる。

20

## 【化33】



30



## 【0062】

式（A-1）において、R<sup>L30</sup>は炭素数4～20、好ましくは4～15の3級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1～6のトリアルキルシリル基、炭素数4～20のオキソアルキル基又は上記式（A-3）で示される基を示し、3級アルキル基として具体的には、tert-ブチル基、tert-アミル基、1,1-ジエチルプロピル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-ブチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-ブチルシクロヘキシル基、1-エチル-2-シクロヘキシル基、1-エチル-2-シクロヘキセニル基、2-メチル-2-アダマンチル基等が挙げられ、トリアルキルシリル基として具体的には、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチル-tert-ブチルシリル基等が挙げられ、オキソアルキル基として具体的には、3-オキソシクロヘキシル基、4-メチル-2-オキソオキサン-4-イル基、5-メチル-2-オキソオキソラン-5-イル基等が挙げられる。A1は0～6の整数である。

40

## 【0063】

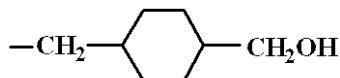
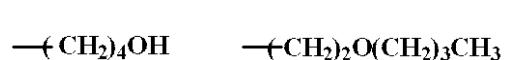
式（A-2）において、R<sup>L31</sup>、R<sup>L32</sup>は水素原子又は炭素数1～18、好ましくは1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、ブ

50

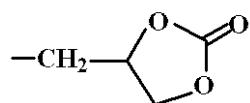
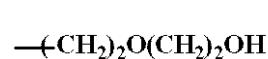
ロピル基、イソプロピル基、n - プチル基、sec - プチル基、tert - プチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、2 - エチルヘキシル基、n - オクチル基等を例示できる。R<sup>L33</sup>は炭素数1 ~ 18、好ましくは1 ~ 10の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

【0064】

【化34】



10



【0065】

R<sup>L31</sup>とR<sup>L32</sup>、R<sup>L31</sup>とR<sup>L33</sup>、R<sup>L32</sup>とR<sup>L33</sup>とは結合してこれらが結合する炭素原子と共に環を形成してもよく、環を形成する場合には環の形成に関するR<sup>L31</sup>、R<sup>L32</sup>、R<sup>L33</sup>はそれぞれ炭素数1 ~ 18、好ましくは1 ~ 10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示し、好ましくは環の炭素数は3 ~ 10、特に4 ~ 10である。

20

【0066】

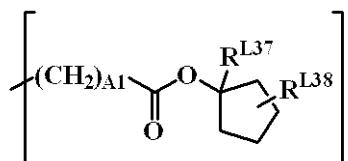
上記式(A-1)の酸不安定基としては、具体的にはtert - プトキシカルボニル基、tert - プトキシカルボニルメチル基、tert - アミロキシカルボニル基、tert - アミロキシカルボニルメチル基、1,1 - デエチルプロピルオキシカルボニル基、1,1 - デエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1 - エチルシクロペンチルオキシカルボニル基、1 - エチルシクロベンチルオキシカルボニルメチル基、1 - エチル - 2 - シクロペンテニルオキシカルボニル基、1 - エチル - 2 - シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1 - エトキシエトキシカルボニルメチル基、2 - テトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2 - テトラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

30

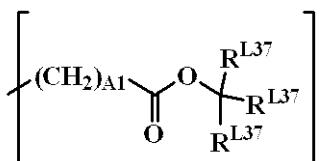
【0067】

更に、下記式(A-1) - 1 ~ (A-1) - 10で示される置換基を挙げることもできる。

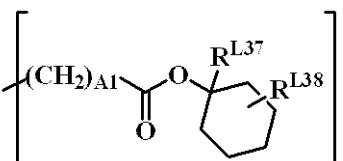
## 【化35】



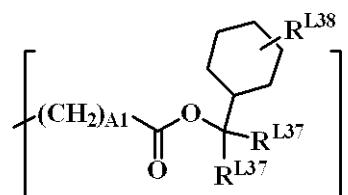
(A-1)-1



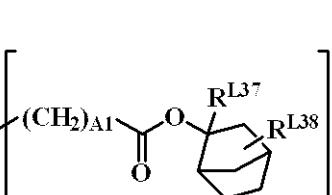
(A-1)-2



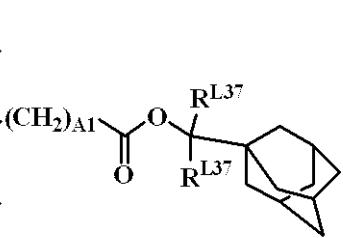
(A-1)-3



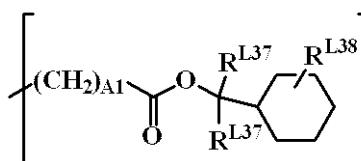
(A-1)-4



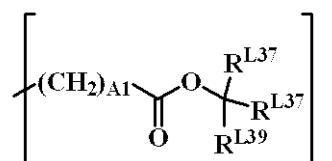
(A-1)-5



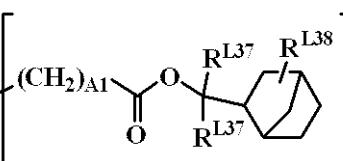
(A-1)-6



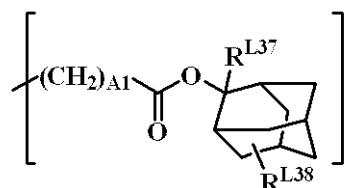
(A-1)-7



(A-1)-8



(A-1)-9



(A-1)-10

## 【0068】

ここで、 $R^{L37}$ は互いに同一又は異種の炭素数1～10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、又は炭素数6～20のアリール基、 $R^{L38}$ は水素原子、又は炭素数1～10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基である。

また、 $R^{L39}$ は互いに同一又は異種の炭素数2～10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、又は炭素数6～20のアリール基である。

A1は上記の通りである。

## 【0069】

上記式(A-2)で示される酸不安定基のうち、直鎖状又は分岐状のものとしては、下記式(A-2)-1～(A-2)-35のものを例示することができる。

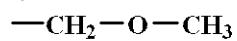
10

20

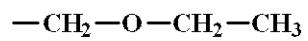
30

40

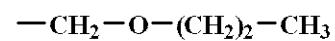
【化36】



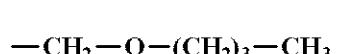
(A-2)-1



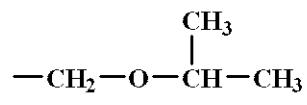
(A-2)-2



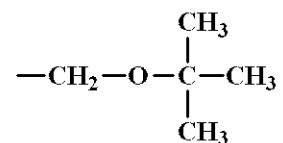
(A-2)-3



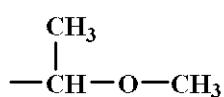
(A-2)-4



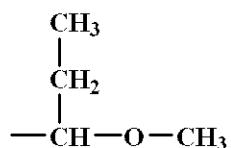
(A-2)-5



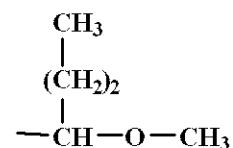
(A-2)-6



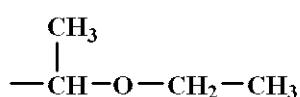
(A-2)-7



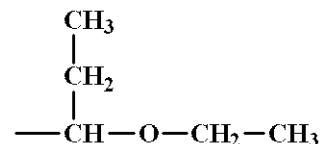
(A-2)-8



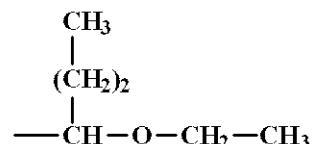
(A-2)-9



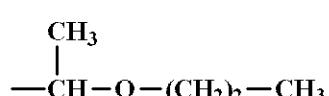
(A-2)-10



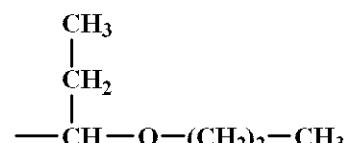
(A-2)-11



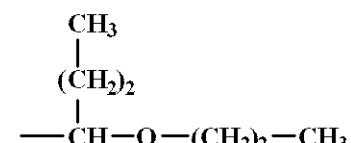
(A-2)-12



(A-2)-13



(A-2)-14



(A-2)-15

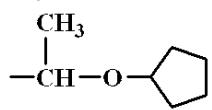
【0070】

10

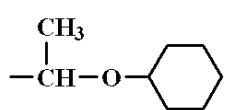
20

30

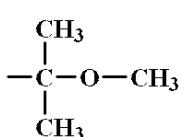
## 【化37】



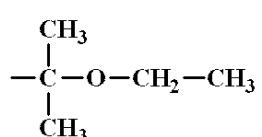
(A-2)-16



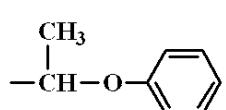
(A-2)-17



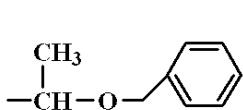
(A-2)-18



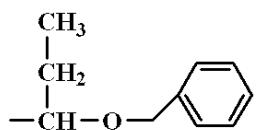
(A-2)-19



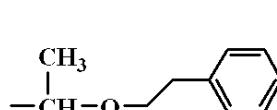
(A-2)-20



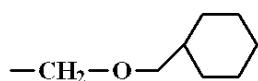
(A-2)-21



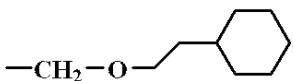
(A-2)-22



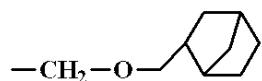
(A-2)-23



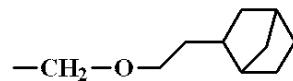
(A-2)-24



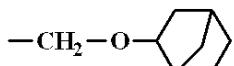
(A-2)-25



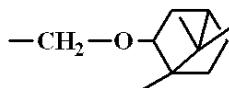
(A-2)-26



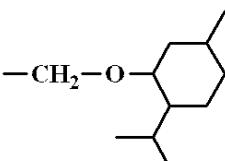
(A-2)-27



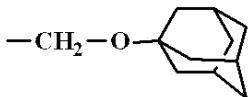
(A-2)-28



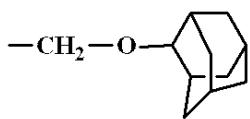
(A-2)-29



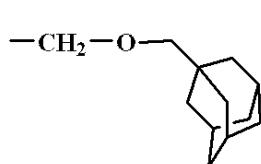
(A-2)-30



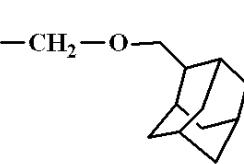
(A-2)-31



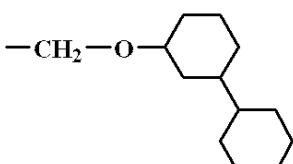
(A-2)-32



(A-2)-33



(A-2)-34



(A-2)-35

## 【0071】

上記式(A-2)で示される酸不安定基のうち、環状のものとしては、テトラヒドロフラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロピラン-2-イル基等が挙げられる。

## 【0072】

また、下記式(A-2a)あるいは(A-2b)で表される酸不安定基によってベース樹脂が分子間あるいは分子内架橋されていてもよい。

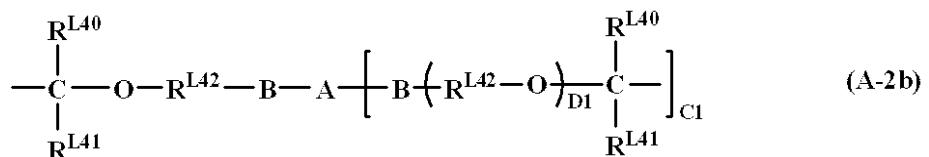
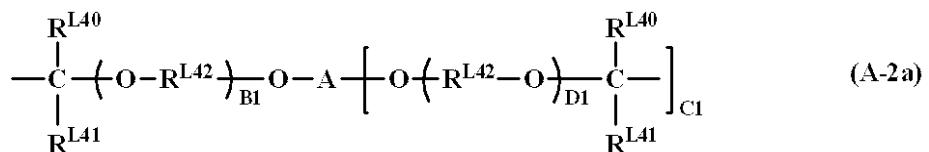
10

20

30

40

## 【化38】



## 【0073】

式中、 $\text{R}^{\text{L}40}$ 、 $\text{R}^{\text{L}41}$ は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、 $\text{R}^{\text{L}40}$ と $\text{R}^{\text{L}41}$ は結合してこれらが結合する炭素原子と共に環を形成してもよく、環を形成する場合には環の形成に関与する $\text{R}^{\text{L}40}$ 、 $\text{R}^{\text{L}41}$ は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 $\text{R}^{\text{L}42}$ は炭素数1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、 $\text{B}1$ 、 $\text{D}1$ は0又は1～10、好ましくは0又は1～5の整数、 $\text{C}1$ は1～7の整数である。 $\text{A}$ は、( $\text{C}1+1$ )価の炭素数1～50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在してもよく、又はその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、カルボニル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。 $\text{B}$ は $-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 又は $-\text{NHCONH}-$ を示す。

この場合、好ましくは、 $\text{A}$ は2～4価の炭素数1～20の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルキルトリイル基、アルキルテトライル基、炭素数6～30のアリーレン基であり、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、アシル基又はハロゲン原子によって置換されていてもよい。また、 $\text{C}1$ は好ましくは1～3の整数である。

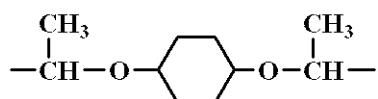
## 【0074】

上記式(A-2a)、(A-2b)で示される架橋型アセタール基は、具体的には下記式(A-2)-36～(A-2)-43のものが挙げられる。

## 【化39】



(A-2)-36



(A-2)-37

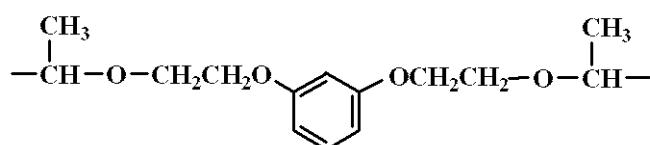


(A-2)-38

10

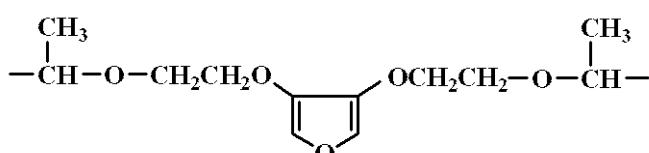


(A-2)-39

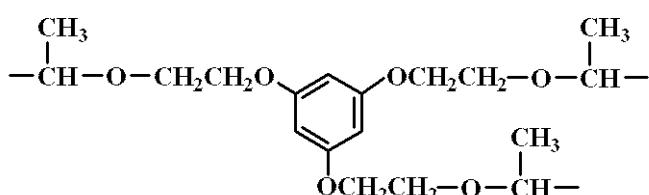


(A-2)-40

20

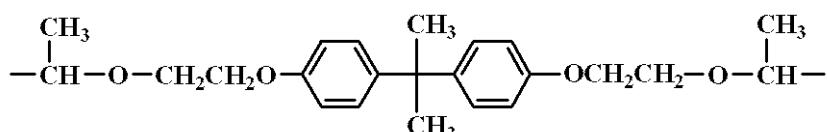


(A-2)-41



(A-2)-42

30



(A-2)-43

## 【0075】

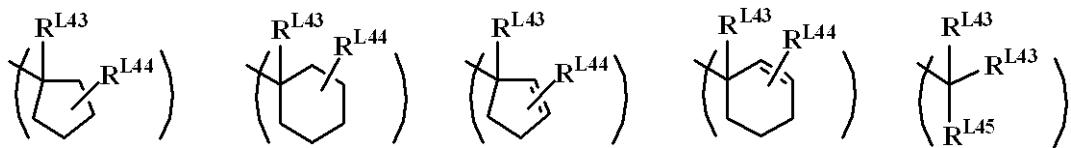
次に、上記式(A-3)においてR<sup>L34</sup>、R<sup>L35</sup>、R<sup>L36</sup>は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基等の1価炭化水素基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでもよく、R<sup>L34</sup>とR<sup>L35</sup>、R<sup>L34</sup>とR<sup>L36</sup>、R<sup>L35</sup>とR<sup>L36</sup>とは互いに結合してこれらが結合する炭素原子と共に、炭素数3～20の環を形成してもよい。

40

式(A-3)で示される3級アルキル基としては、tert-ブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボニル基、1-メチルシクロヘキシリル基、1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、tert-アミル基等を挙げることができる。

また、3級アルキル基としては、下記に示す式(A-3)-1～(A-3)-18を具体的に挙げることもできる。

## 【化40】



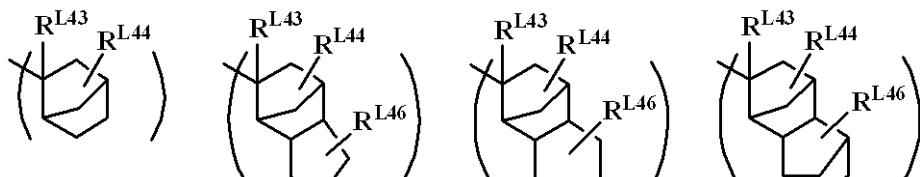
(A-3)-1

(A-3)-2

(A-3)-3

(A-3)-4

(A-3)-5

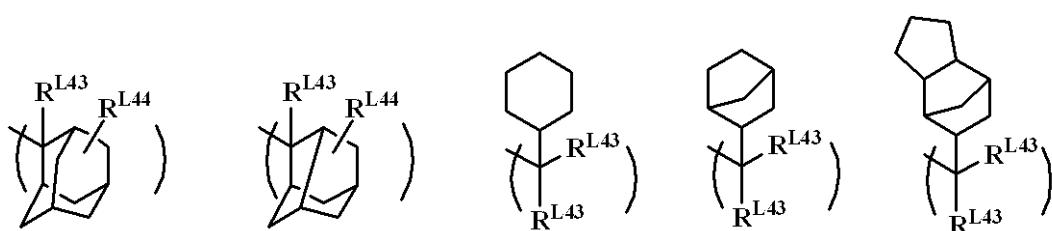


(A-3)-6

(A-3)-7

(A-3)-8

(A-3)-9



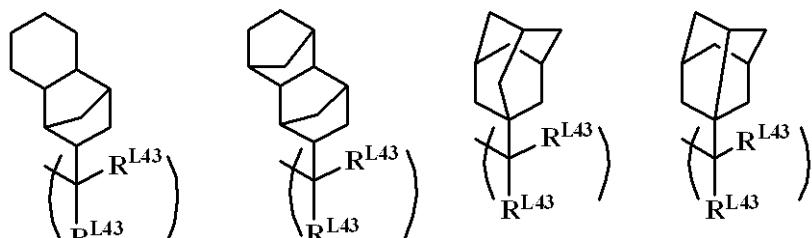
(A-3)-10

(A-3)-11

(A-3)-12

(A-3)-13

(A-3)-14



(A-3)-15

(A-3)-16

(A-3)-17

(A-3)-18

## 【0076】

上記式(A-3)-1～(A-3)-18中、R<sup>L43</sup>は同一又は異種の炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、又は炭素数6～20のフェニル基、ナフチル基等のアリール基を示す。R<sup>L44</sup>、R<sup>L46</sup>は水素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R<sup>L45</sup>は炭素数6～20のフェニル基等のアリール基を示す。

## 【0077】

更に、下記式(A-3)-19、(A-3)-20に示すように、2価以上のアルキレン基、アリーレン基であるR<sup>L47</sup>を含んで、ポリマーの分子内あるいは分子間が架橋されていてもよい。

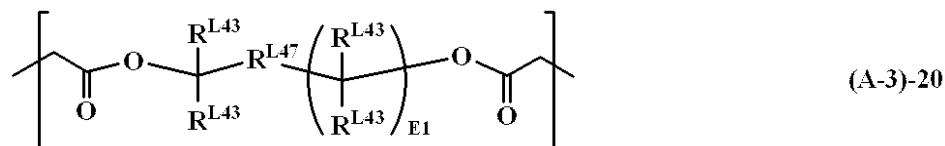
10

20

30

40

## 【化41】



10

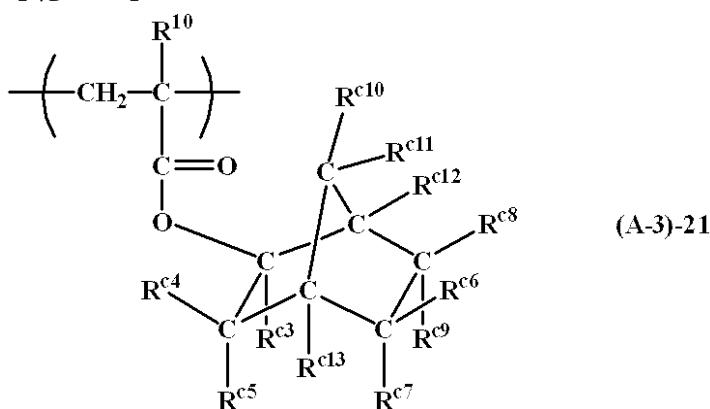
## 【0078】

上記式(A-3)-19、(A-3)-20中、R<sup>L43</sup>は前述と同様、R<sup>L47</sup>は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基、又はフェニレン基等のアリーレン基を示し、酸素原子や硫黄原子、窒素原子などのヘテロ原子を含んでいてもよい。E1は1～3の整数である。

## 【0079】

特に式(A-3)の酸不安定基としては下記式(A-3)-21に示されるエキソ体構造を有する(メタ)アクリル酸エステルの繰り返し単位が好ましく挙げられる。

## 【化42】



20

30

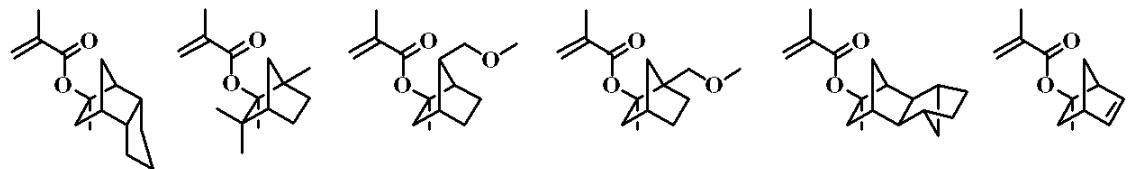
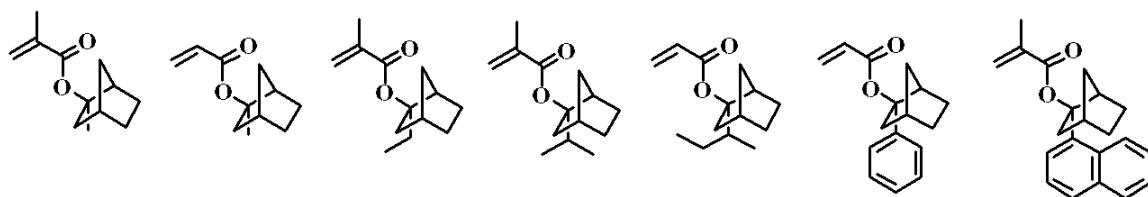
(式中、R<sup>10</sup>は前述の通り、R<sup>c3</sup>は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又は炭素数6～20の置換されていてもよいアリール基を示す。R<sup>c4</sup>～R<sup>c9</sup>及びR<sup>c12</sup>、R<sup>c13</sup>はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数1～15のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基を示し、R<sup>c10</sup>、R<sup>c11</sup>は水素原子又は炭素数1～15のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基を示す。R<sup>c4</sup>とR<sup>c5</sup>、R<sup>c6</sup>とR<sup>c8</sup>、R<sup>c6</sup>とR<sup>c9</sup>、R<sup>c7</sup>とR<sup>c9</sup>、R<sup>c7</sup>とR<sup>c13</sup>、R<sup>c8</sup>とR<sup>c12</sup>、R<sup>c10</sup>とR<sup>c11</sup>又はR<sup>c11</sup>とR<sup>c12</sup>は互いに環を形成していてもよく、その場合には炭素数1～15のヘテロ原子を含んでもよい2価の炭化水素基を示す。またR<sup>c4</sup>とR<sup>c13</sup>、R<sup>c10</sup>とR<sup>c13</sup>又はR<sup>c6</sup>とR<sup>c8</sup>は隣接する炭素に結合するもの同士で何も介さずに結合し、二重結合を形成してもよい。また、本式により、鏡像体も表す。)

40

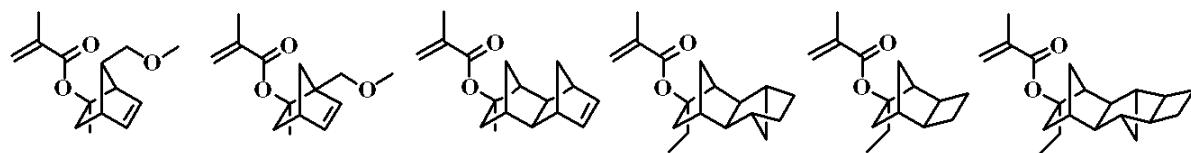
## 【0080】

ここで、式(A-3)-21に示すエキソ構造を有する繰り返し単位を得るためのエステル体のモノマーとしては特開2000-327633号公報に示されている。具体的には下記に挙げることができるが、これらに限定されることはない。

## 【化43】



10

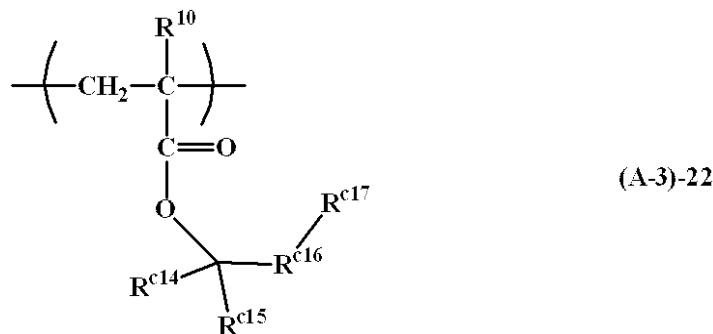


## 【0081】

次に、式(A-3)に示される酸不安定基としては、下記式(A-3)-22に示されるフランジイル基、テトラヒドロフランジイル基又はオキサノルボルナンジイル基を有する(メタ)アクリル酸エステルの酸不安定基を挙げることができる。

20

## 【化44】



30

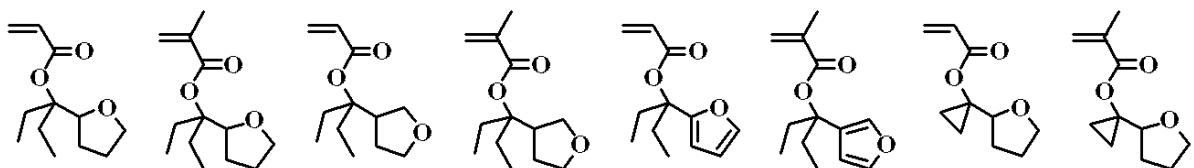
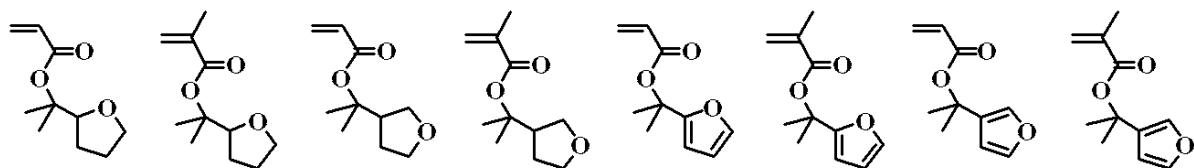
(式中、 $\text{R}^{10}$ は前述の通りである。 $\text{R}^{\text{c}14}$ 、 $\text{R}^{\text{c}15}$ はそれぞれ独立に炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状の1価炭化水素基を示す。 $\text{R}^{\text{c}14}$ 、 $\text{R}^{\text{c}15}$ は互いに結合してこれらが結合する炭素原子と共に脂肪族炭化水素環を形成してもよい。 $\text{R}^{\text{c}16}$ はフランジイル基、テトラヒドロフランジイル基又はオキサノルボルナンジイル基から選ばれる2価の基を示す。 $\text{R}^{\text{c}17}$ は水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状の1価炭化水素基を示す。)

## 【0082】

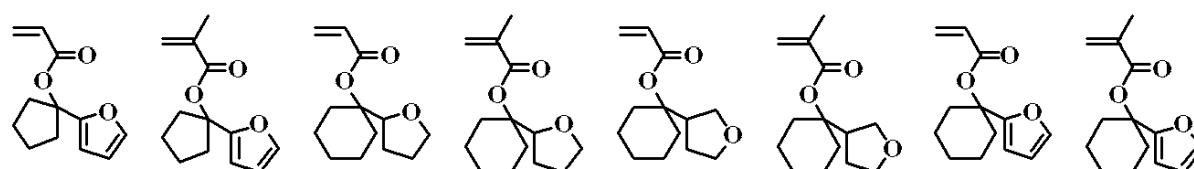
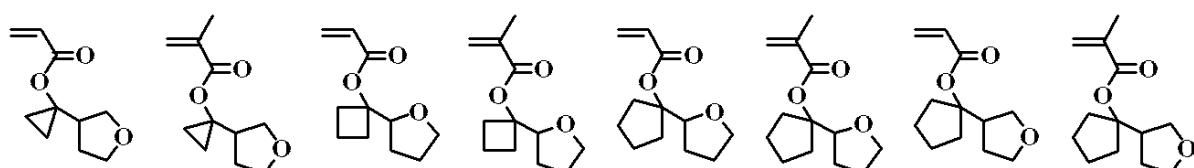
フランジイル基、テトラヒドロフランジイル基又はオキサノルボルナンジイル基を有する酸不安定基で置換された繰り返し単位を得るためのモノマーは下記に例示される。なお、Acはアセチル基、Meはメチル基を示す。

40

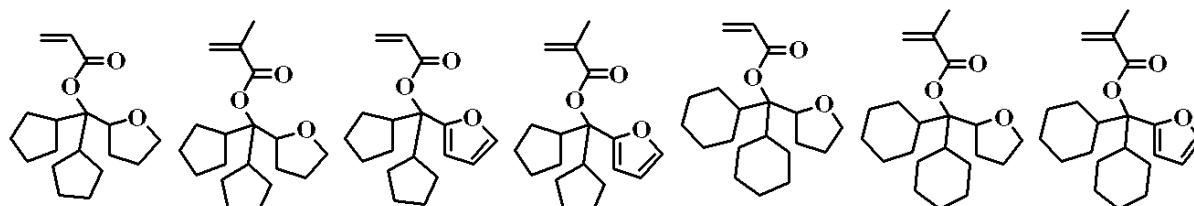
【化45】



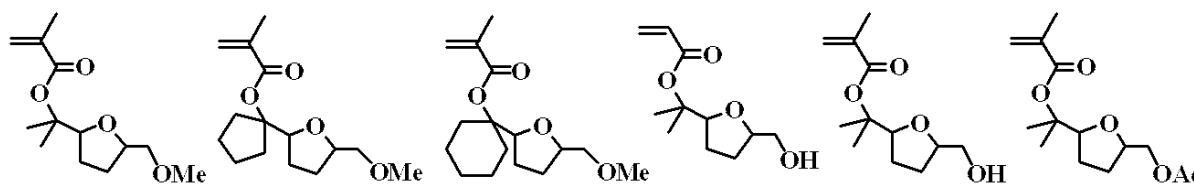
10



20

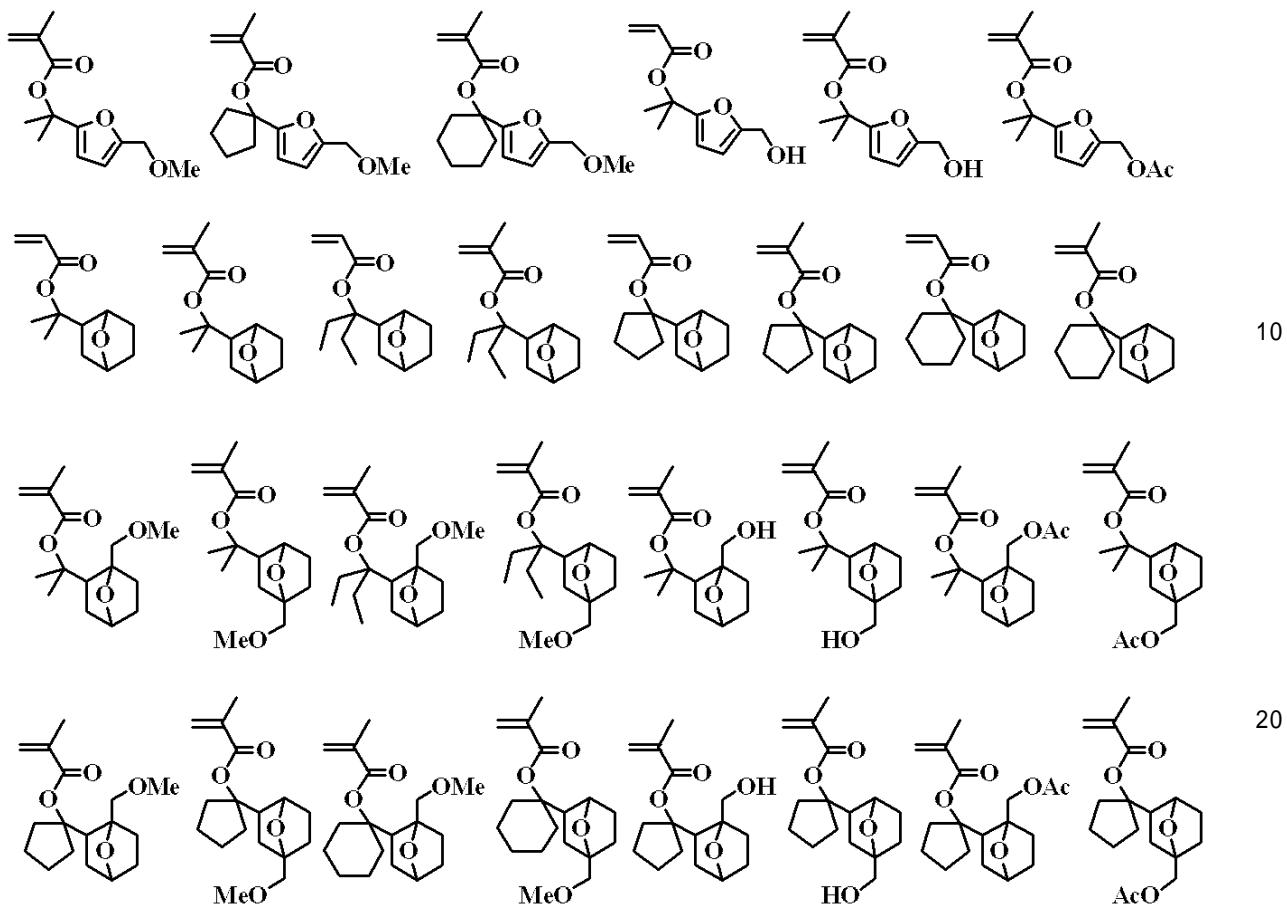


30



【0083】

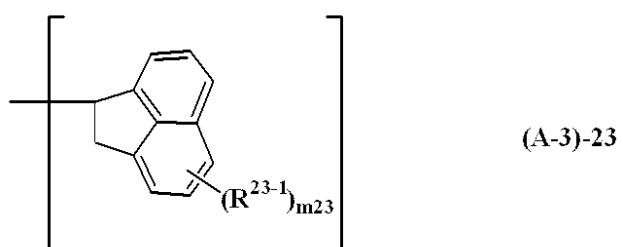
## 【化46】



## 【0084】

繰り返し単位 a 1 のカルボキシル基の水素原子を下記一般式 ( A - 3 ) - 23 で示される酸不安定基によって置換することもできる。

## 【化47】

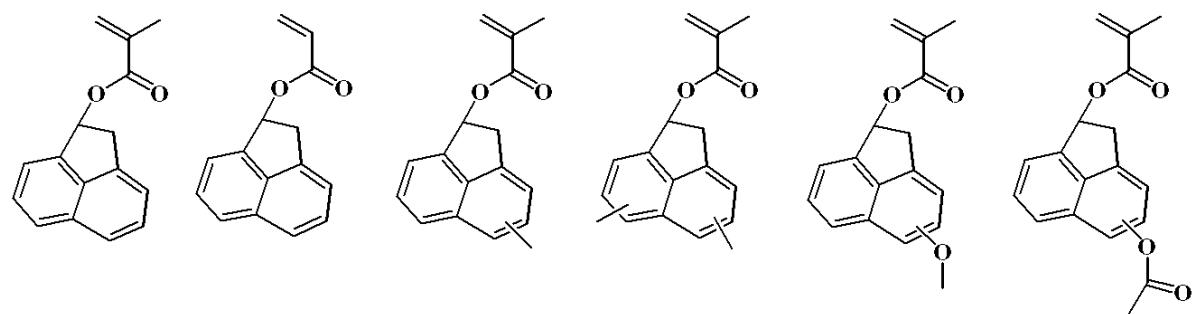


(式中、R<sup>23-1</sup>は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基又はアルコキシカルボニル基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又はシアノ基である。m23は1～4の整数である。)

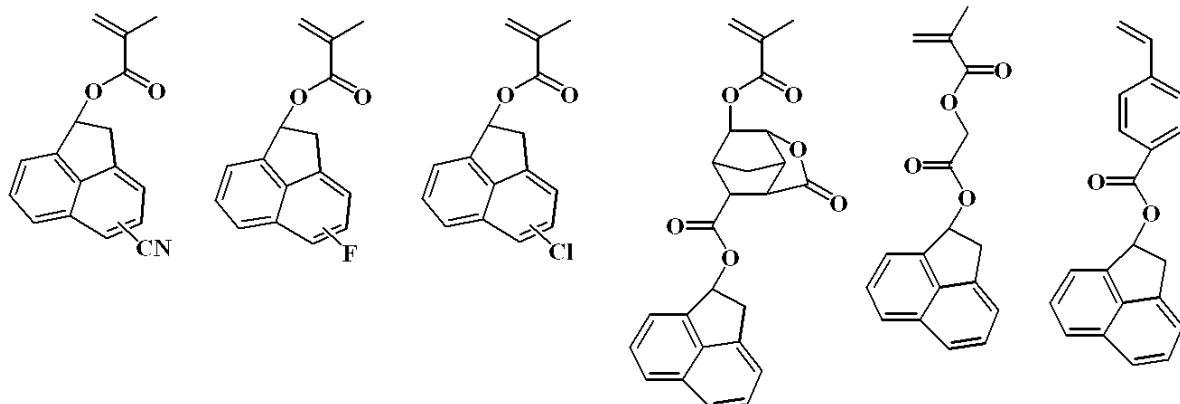
## 【0085】

式 ( A - 3 ) - 23 で示される酸不安定基によって置換されたカルボキシル基を有するモノマーは、具体的には下記に例示される。

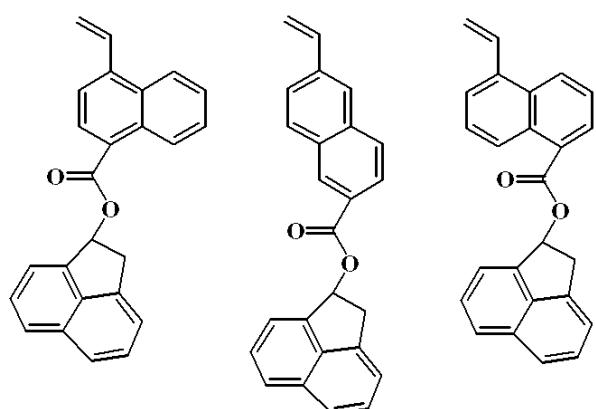
## 【化48】



10



20

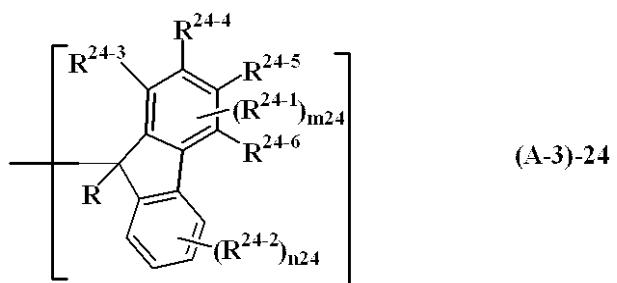


30

## 【0086】

繰り返し単位 a 1 のカルボキシル基の水素原子を下記一般式 (A-3)-24 で示される酸不安定基によって置換することもできる。

## 【化49】



40

(式中、R<sup>24-1</sup>、R<sup>24-2</sup>は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、アルカルノイル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又はシアノ基である。Rは水素原子、酸素原子もしくは硫黄原子を有していてもよい炭素数1～12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、炭素数2～12のアルケニル基、炭素数2～12のアルキニル基、又は炭素数6～10のアリール基である。R<sup>24-3</sup>、R<sup>24-4</sup>、R<sup>24-5</sup>、R<sup>24-6</sup>は水素原子、あるいはR<sup>24-3</sup>とR<sup>24-4</sup>、R<sup>24-4</sup>とR<sup>24-5</sup>、R

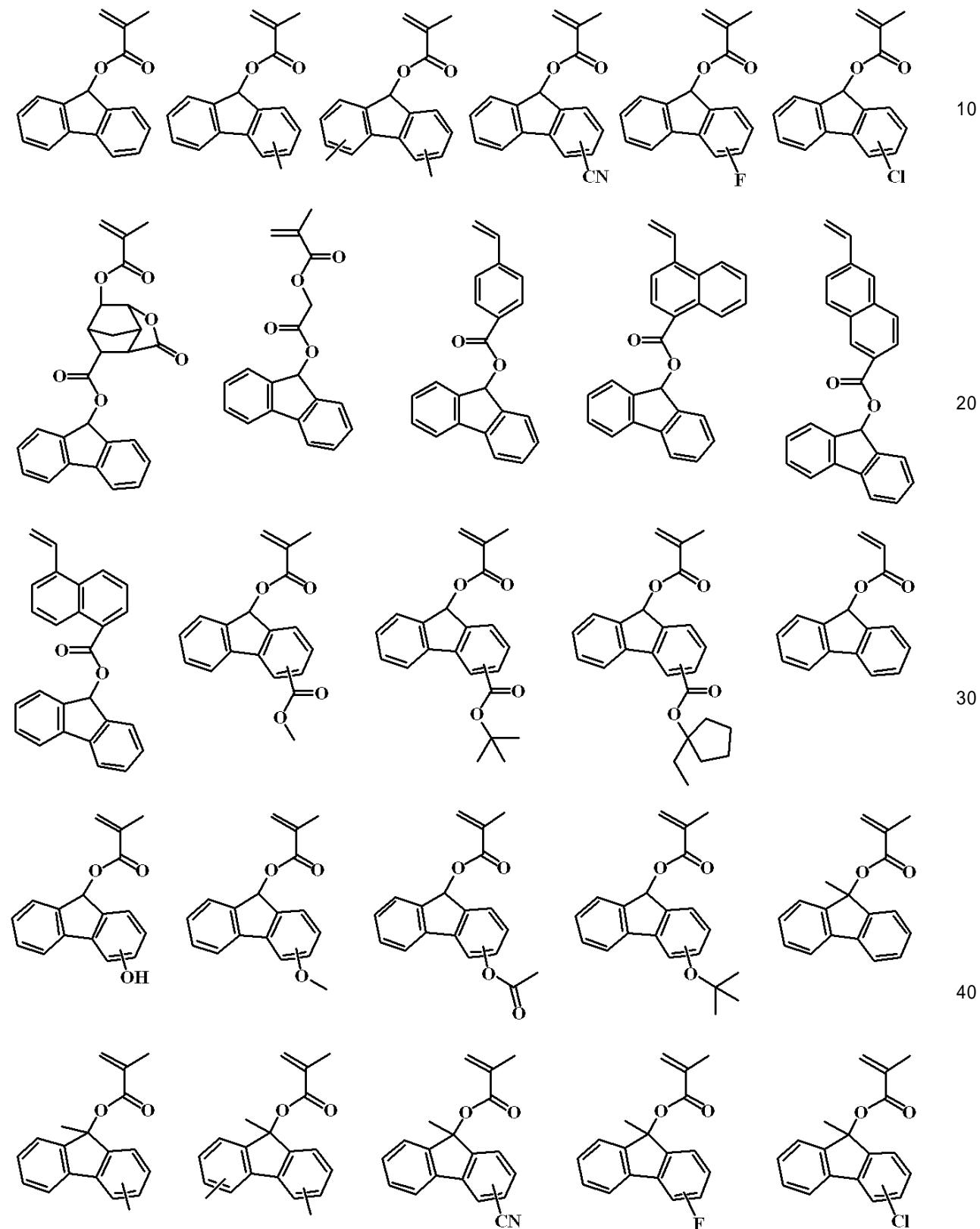
50

$R^{24-5}$  と  $R^{24-6}$  が結合してベンゼン環を形成してもよい。m 2 4、n 2 4 は 1 ~ 4 の整数である。)

## 【0087】

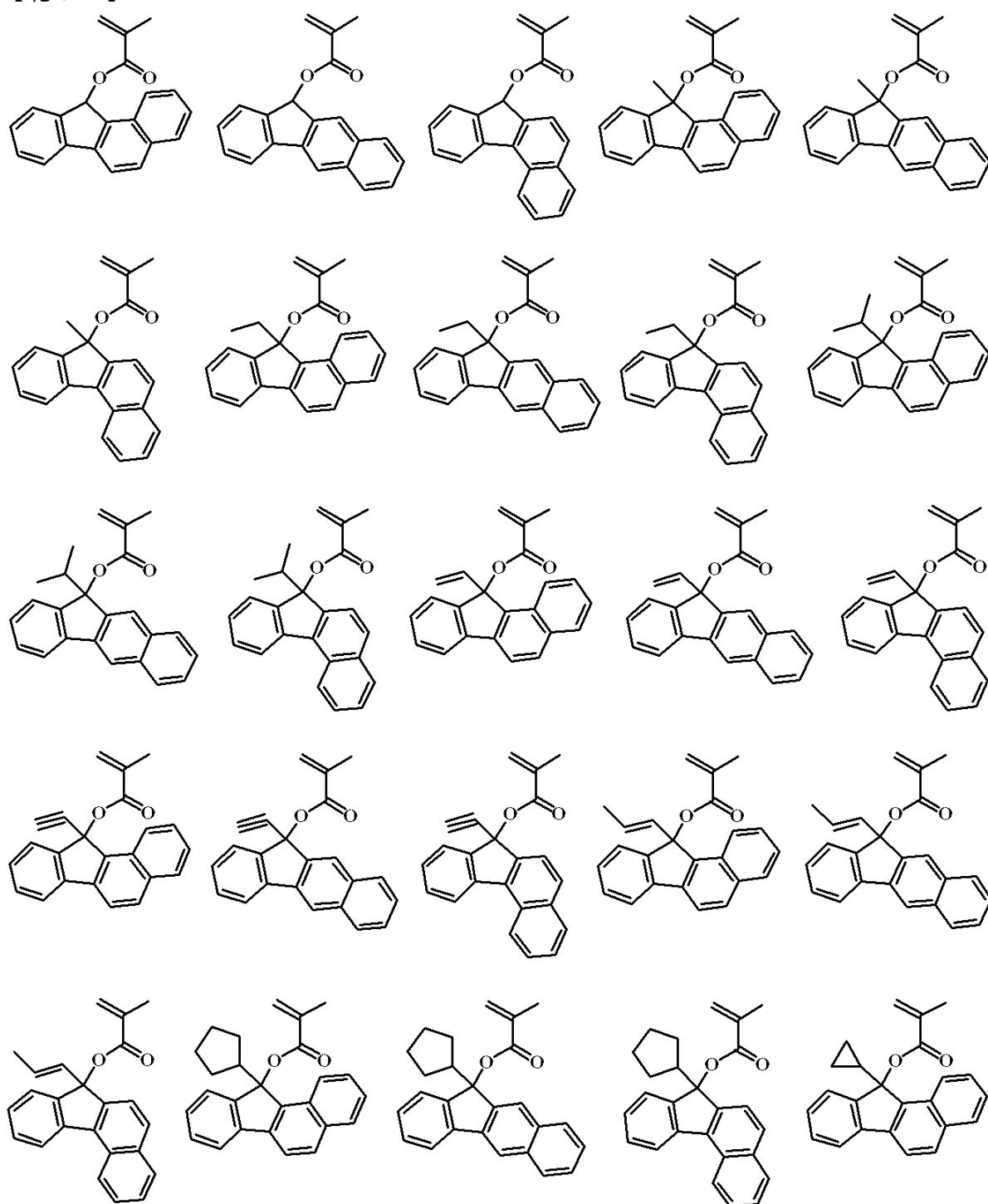
式(A-3)-24で示される酸不安定基によって置換されたカルボキシリル基を有するモノマーは、具体的には下記に例示される。

## 【化50】



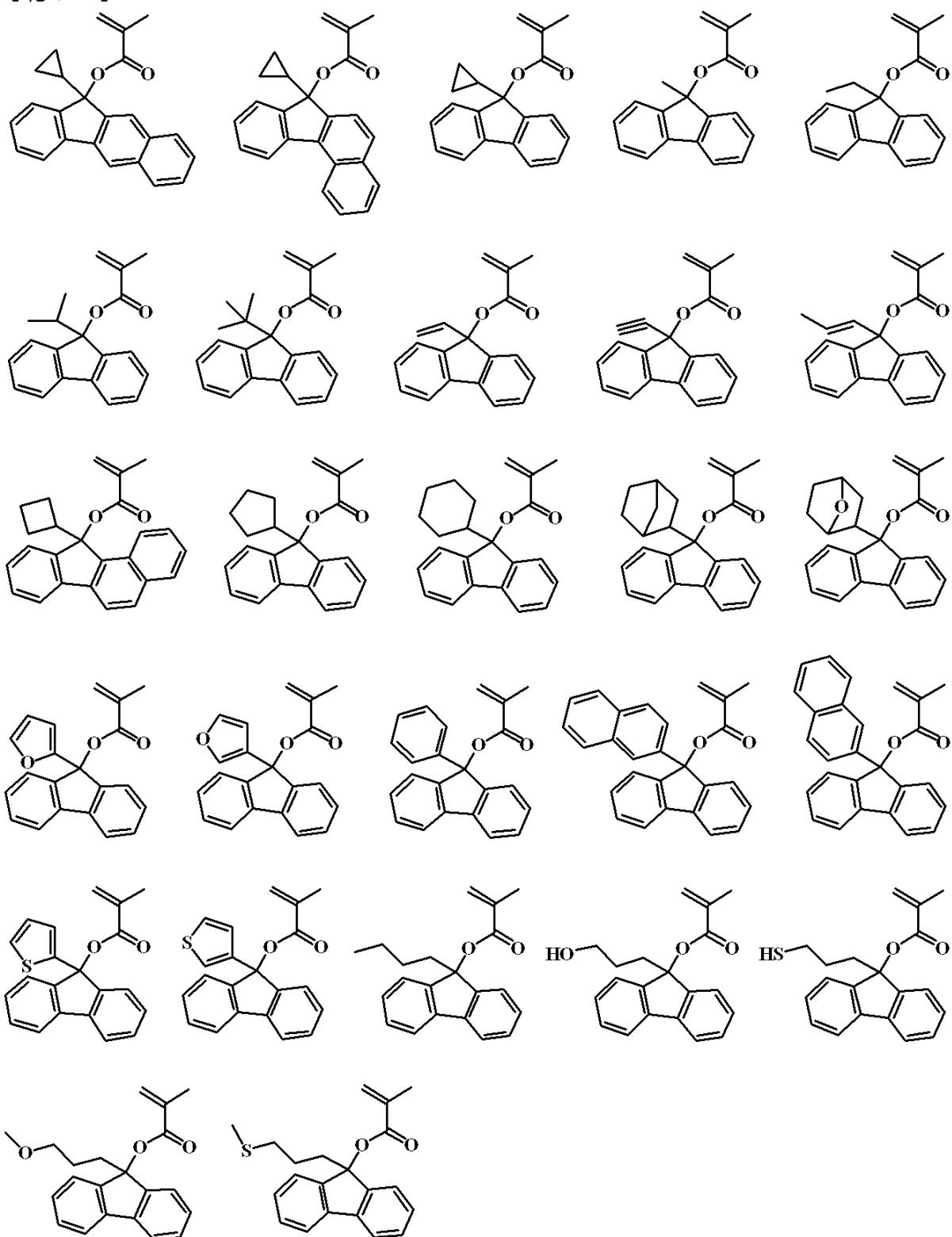
## 【0088】

【化 51】



【 0 0 8 9 】

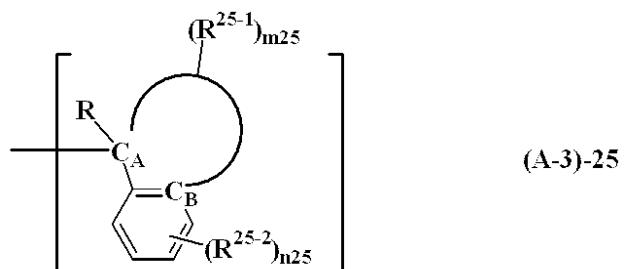
【化 5 2】



【 0 0 9 0 】

繰り返し単位 a 1 のカルボキシリル基の水素原子を下記一般式 ( A - 3 ) - 25 で示される酸不安定基によって置換することもできる。

## 【化 5 3】



(式中、 $R^{25-1}$ は同一又は異種で、水素原子、又は炭素数1～6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、 $m_{25}$ が2以上の場合、 $R^{25-1}$ 同士が結合して炭素数2～8の非芳香環を形成してもよく、円は炭素 $C_A$ と $C_B$ とのエチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基から選ばれる結合を表し、 $R^{25-2}$ は炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、アルコキカルボニル基、ヒドロキシ基、ニトロ基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又はシアノ基である。Rは前述の通り。円がエチレン基、プロピレン基のとき、 $R^{25-1}$ が水素原子となることはない。 $m_{25}$ 、 $n_{25}$ は1～4の整数である。)

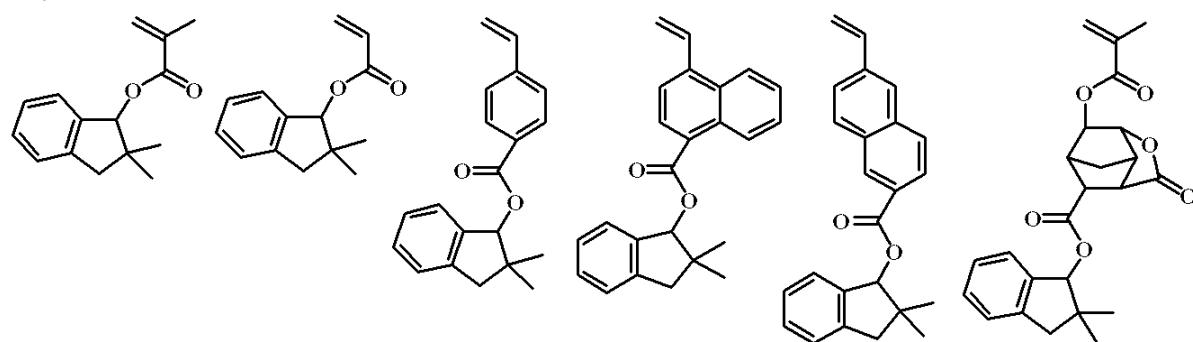
## 【0091】

式(A-3)-25で示される酸不安定基によって置換されたカルボキシル基を有するモノマーは、具体的には下記に例示される。

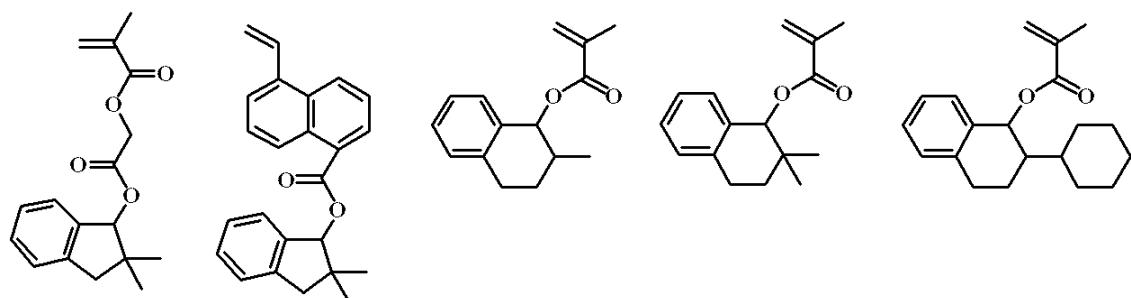
10

20

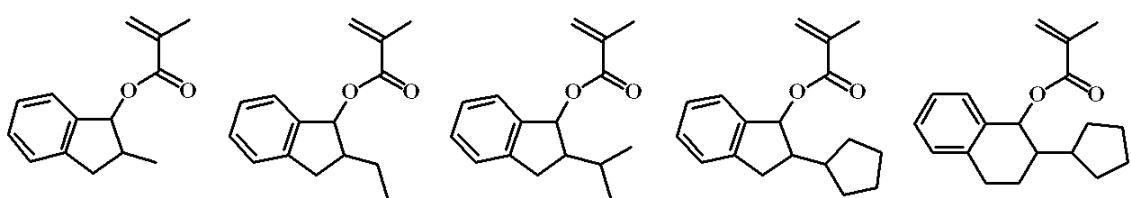
【化 54】



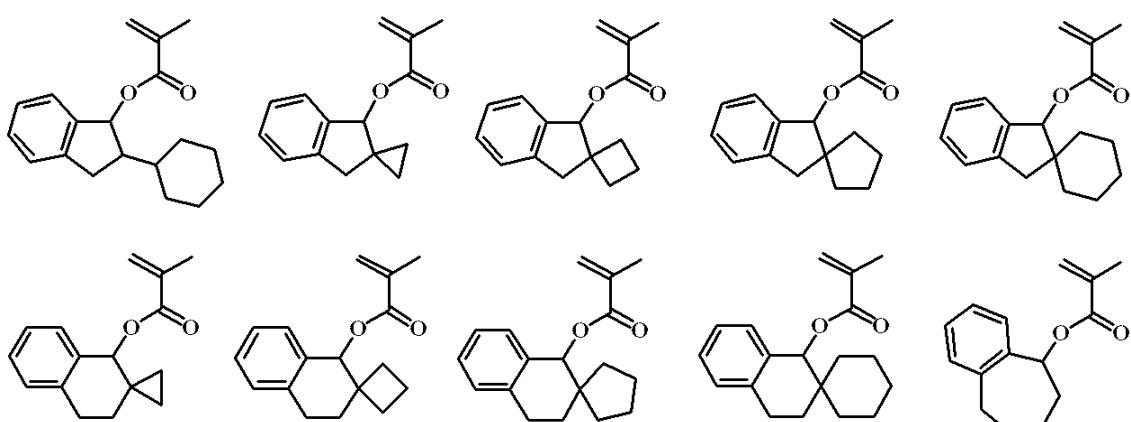
10



20

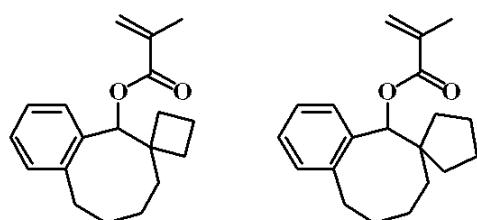
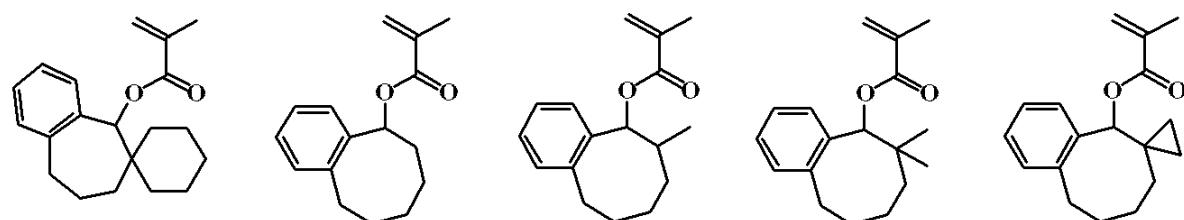
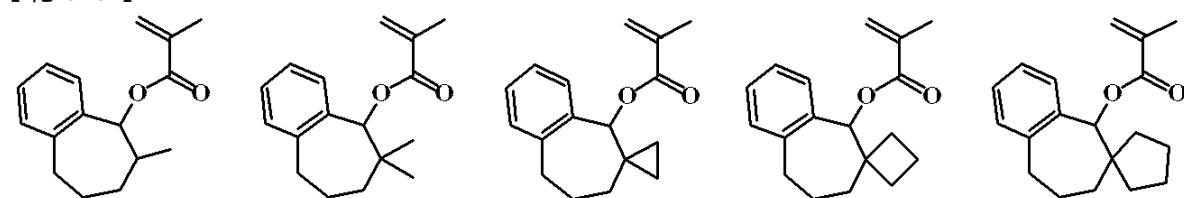


30



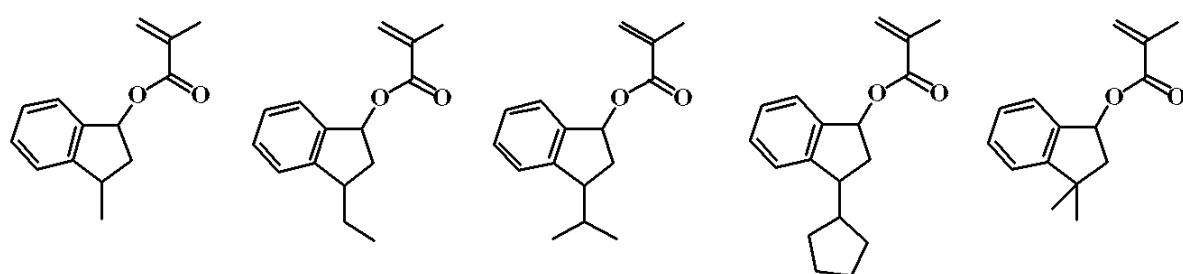
【 0 0 9 2 】

【化 5 5】

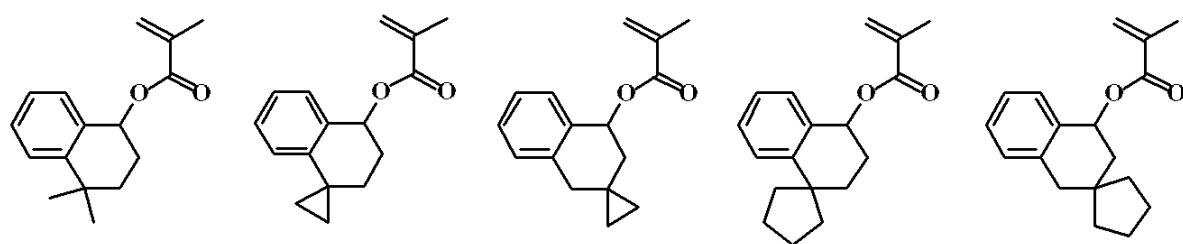
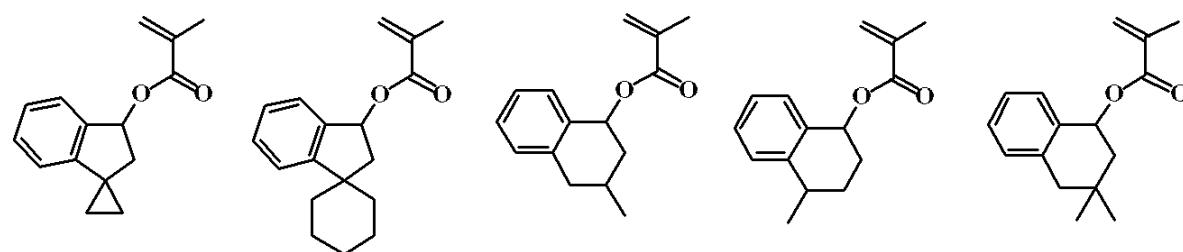


10

20



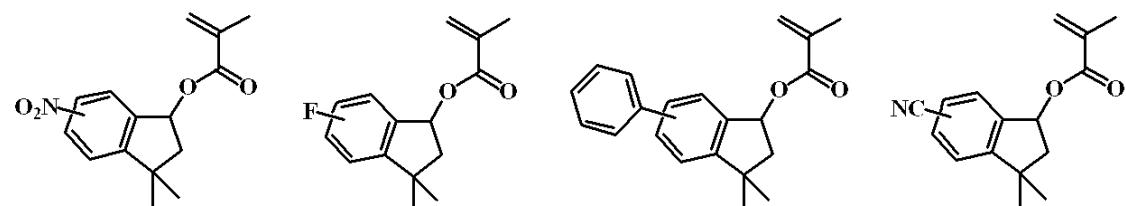
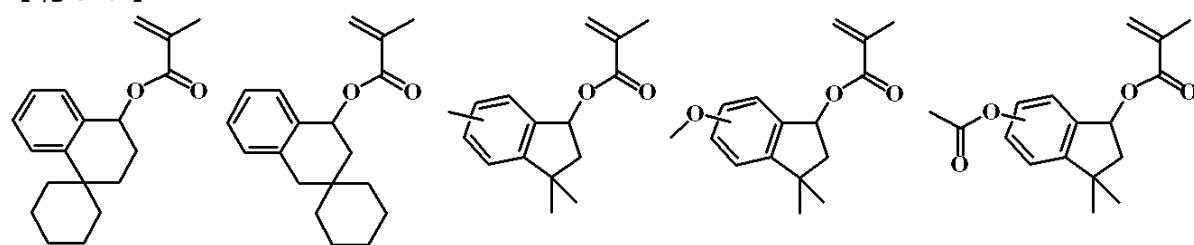
30



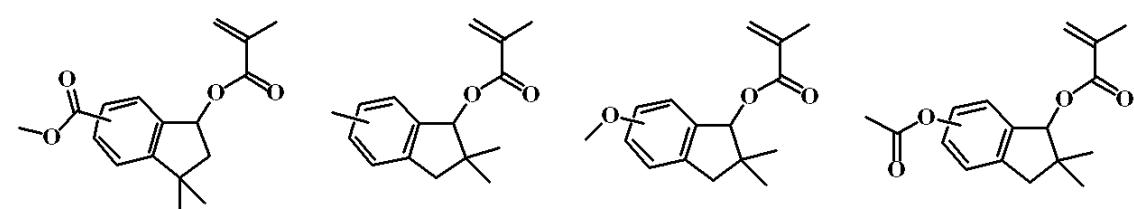
40

【0093】

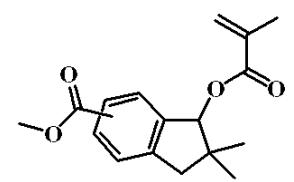
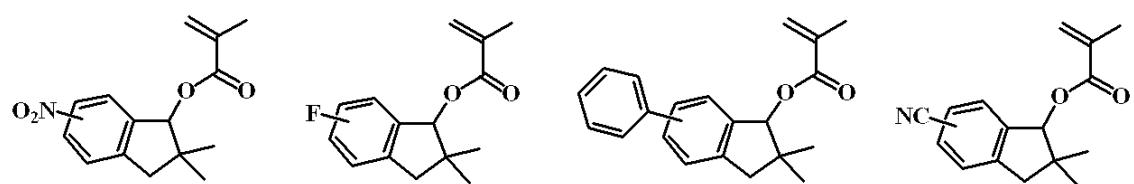
【化 5 6】



10



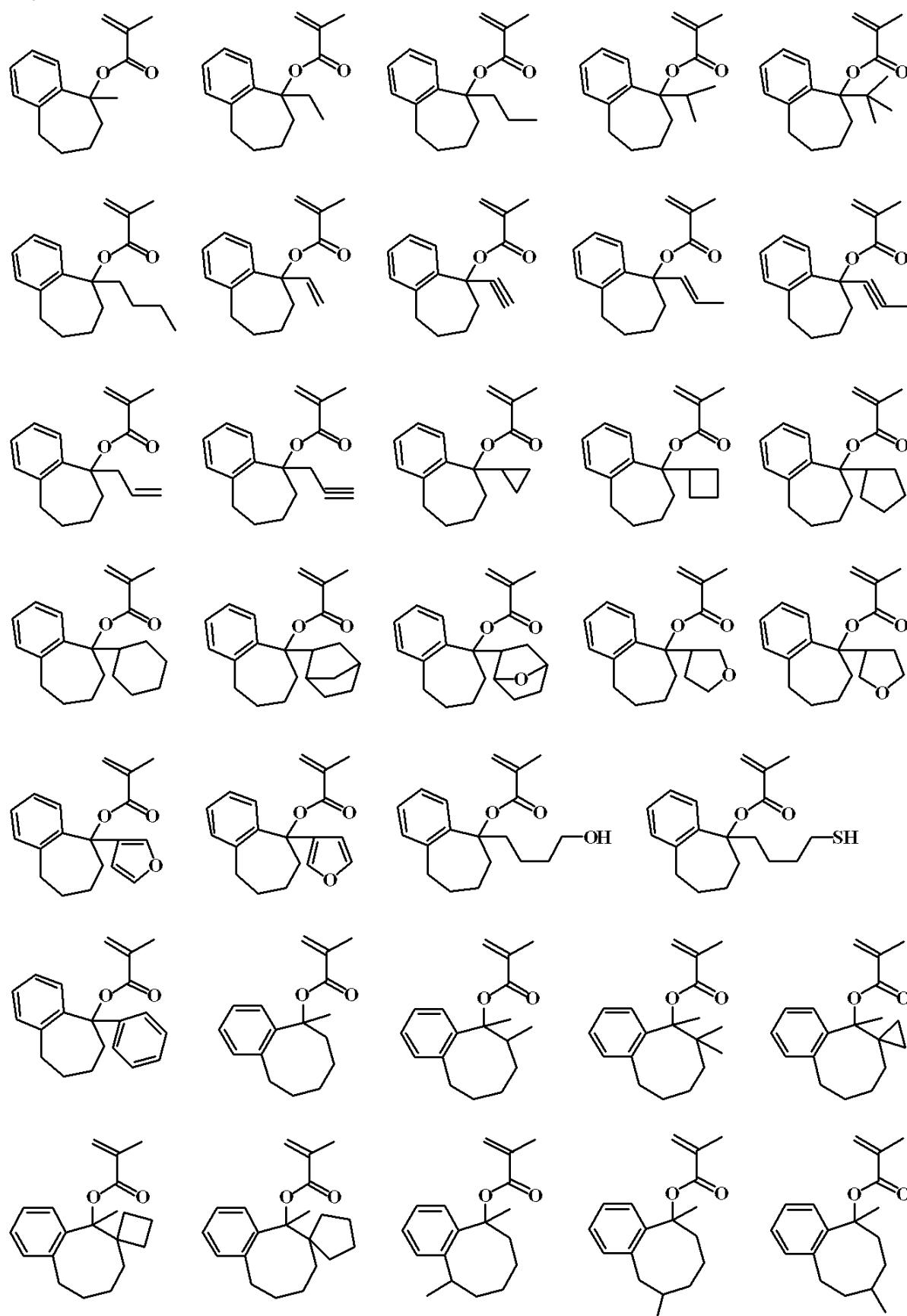
20



30

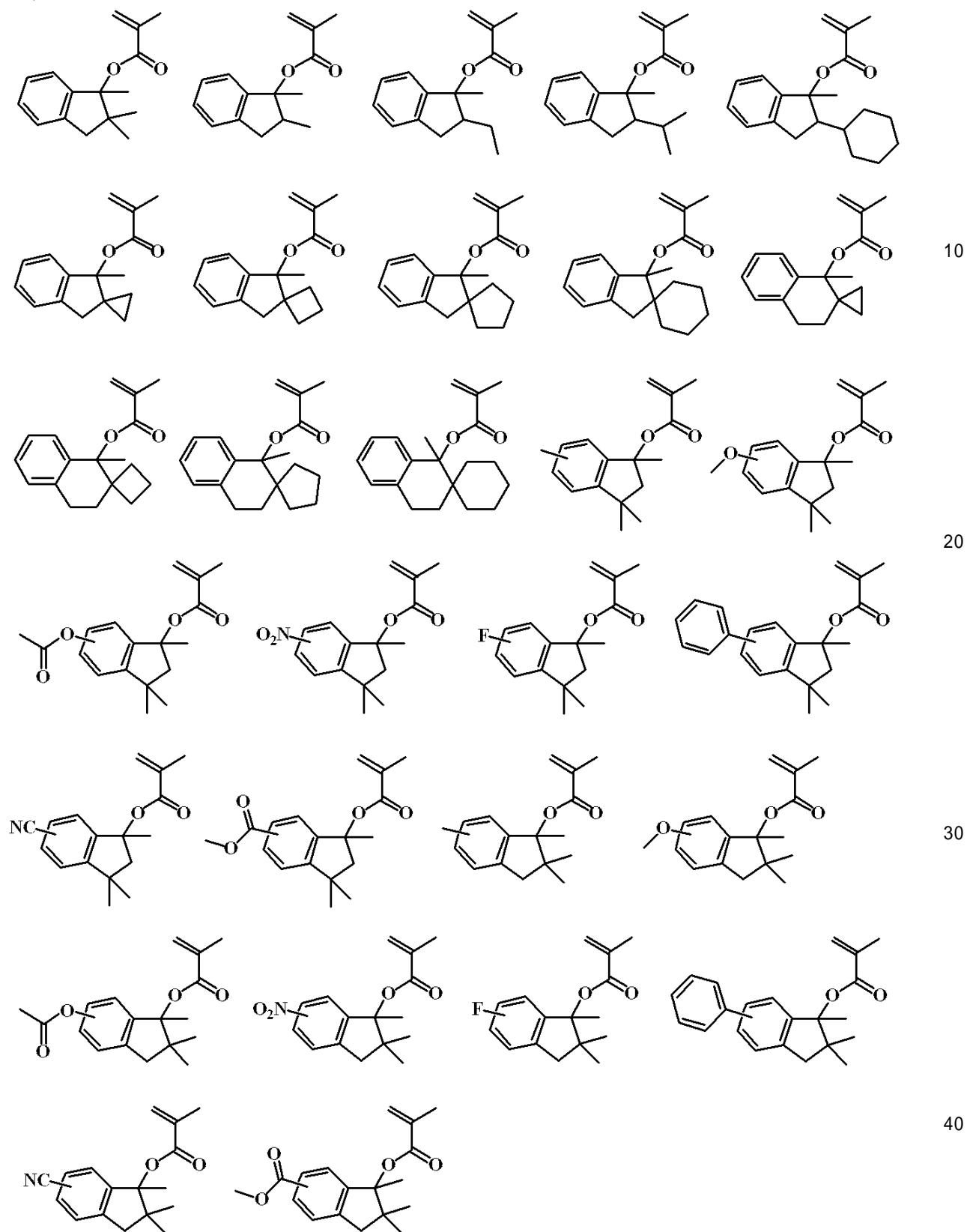
【 0 0 9 4 】

【化 5 7】



【 0 0 9 5 】

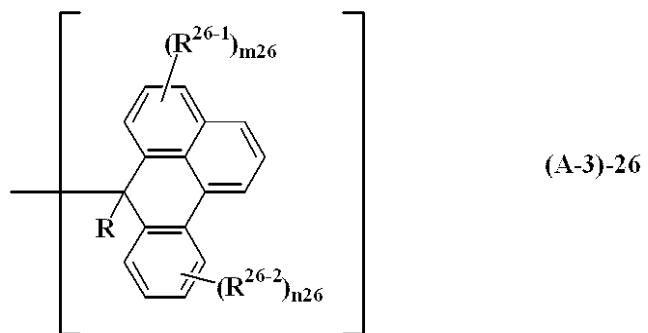
## 【化 5 8】



## 【 0 0 9 6 】

繰り返し単位 a 1 のカルボキシリル基の水素原子を下記一般式 ( A - 3 ) - 2 6 で示される酸不安定基によって置換することもできる。

## 【化 5 9】



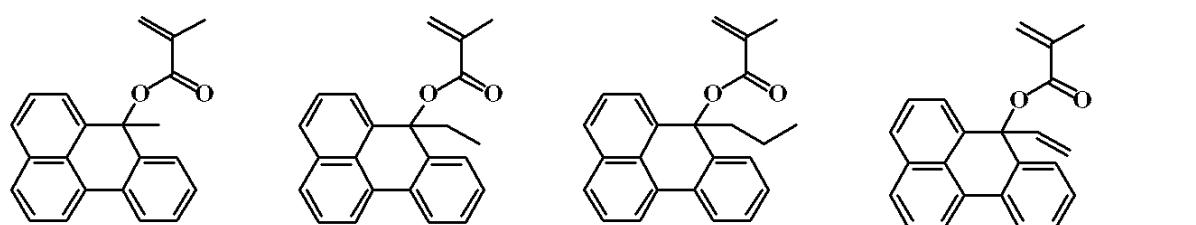
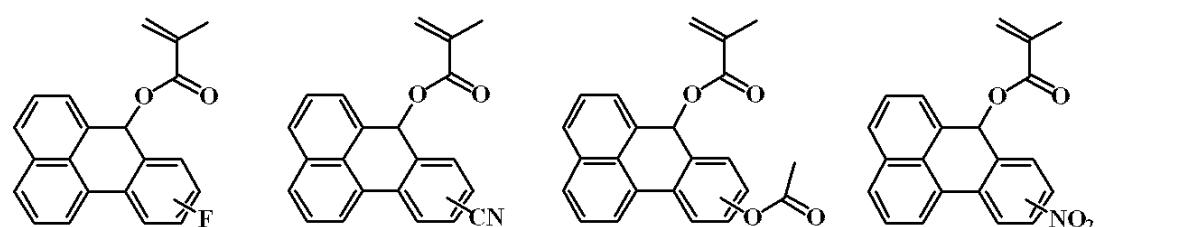
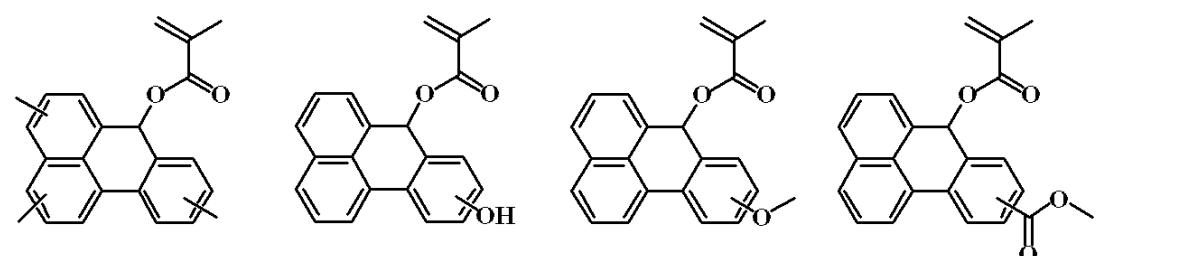
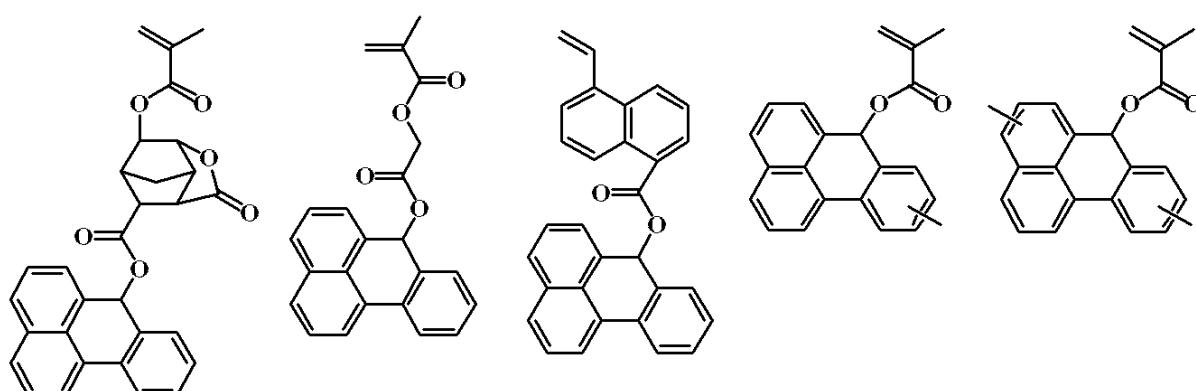
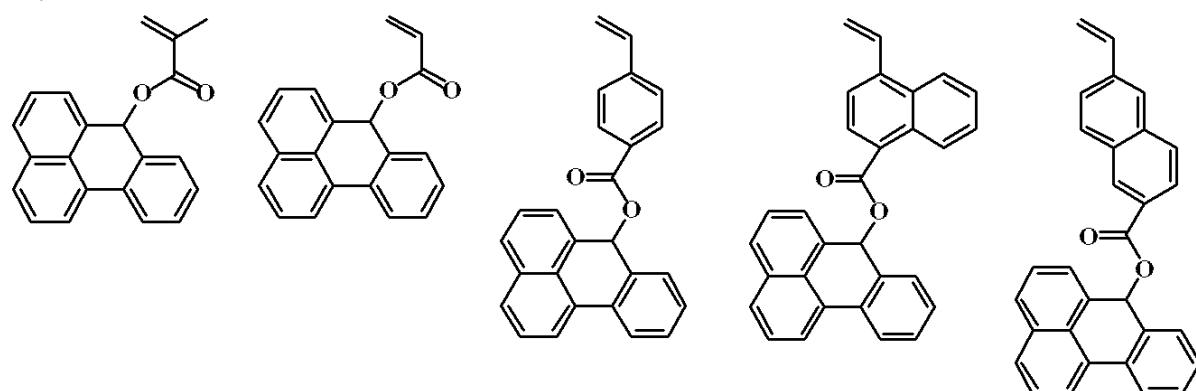
10

(式中、 $R^{26-1}$ 、 $R^{26-2}$ は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、ニトロ基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又はシアノ基である。Rは前述の通り。 $m26$ 、 $n26$ は1～4の整数である。)

## 【0097】

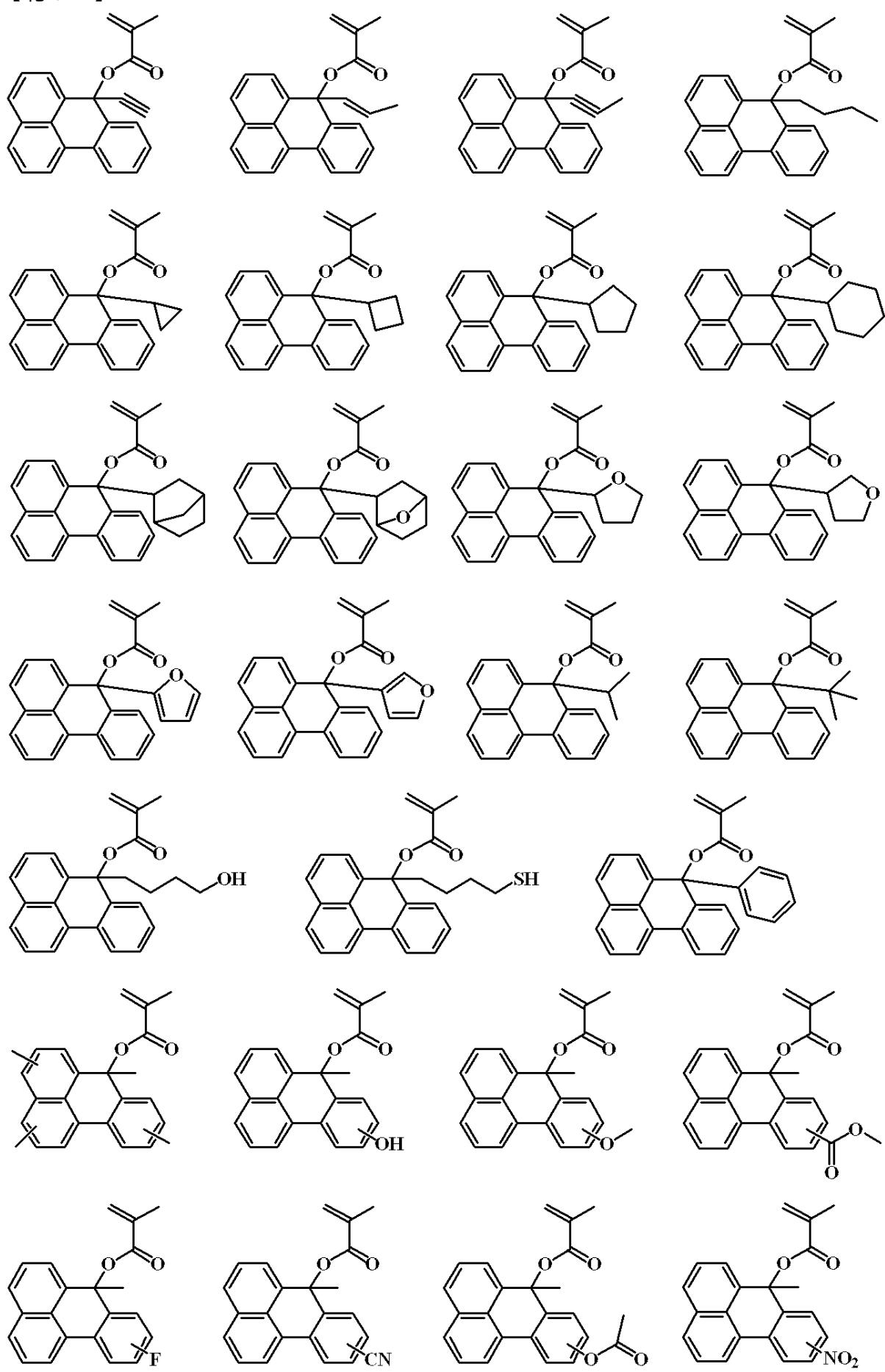
式(A-3)-26で示される酸不安定基によって置換されたカルボキシル基を有するモノマーは、具体的には下記に例示される。

【化 6 0】



【 0 0 9 8 】

【化 6 1】



【 0 0 9 9 】

10

20

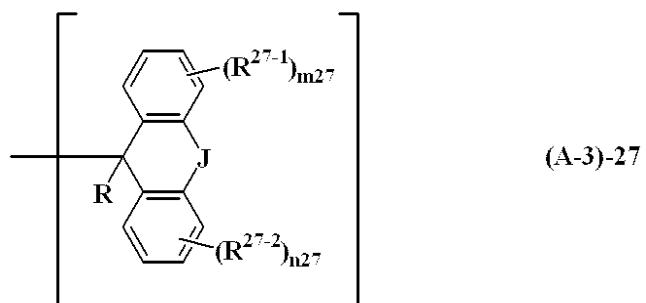
30

40

50

繰り返し単位 a 1 のカルボキシル基の水素原子を下記一般式 (A - 3) - 27 で示される酸不安定基によって置換することもできる。

【化 6 2】



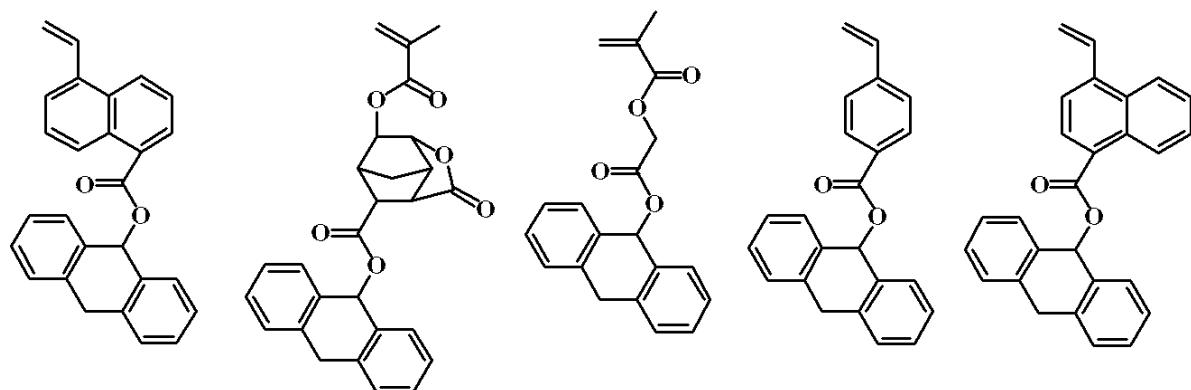
10

(式中、 $R^{27-1}$ 、 $R^{27-2}$ は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又はシアノ基である。Rは前述の通り。m27、n27は1～4の整数である。Jはメチレン基、エチレン基、ビニレン基、又は-CH<sub>2</sub>-S-である。)

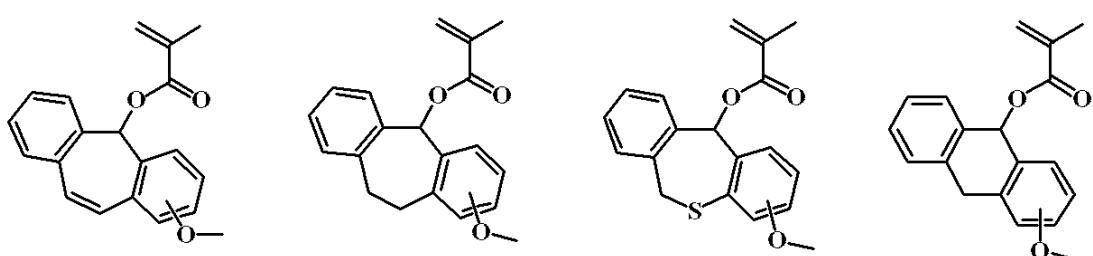
【0100】

式(A-3)-27で示される酸不安定基によって置換されたカルボキシル基を有するモノマーは、具体的には下記に例示される。

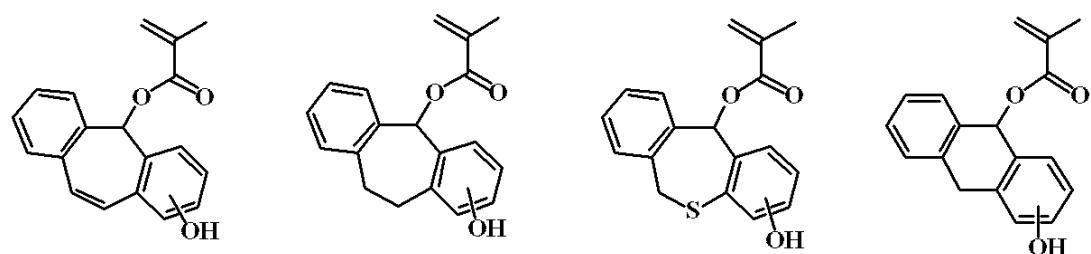
【化 6 3】



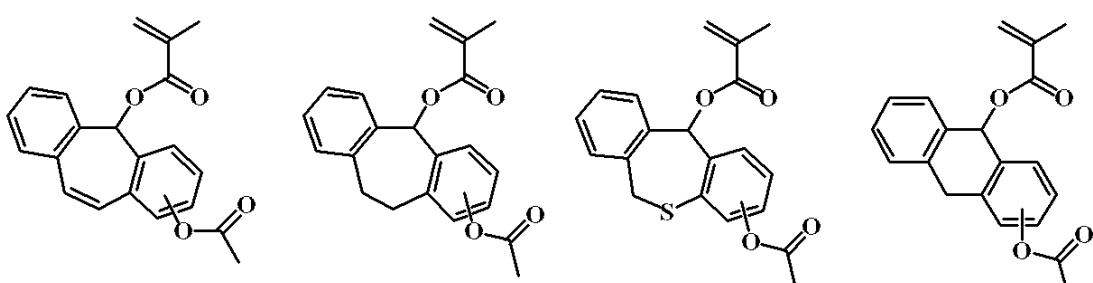
10



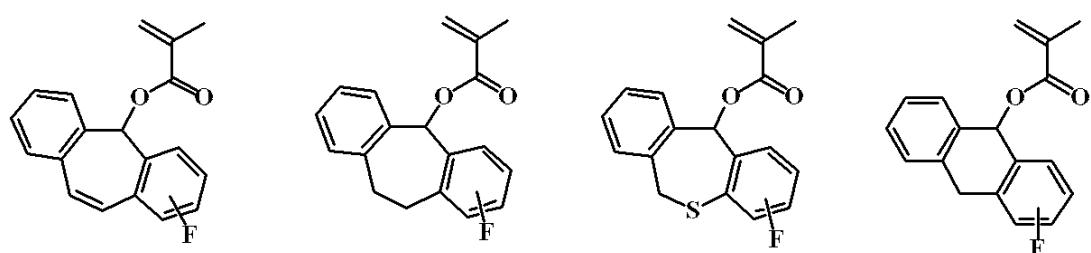
20



30

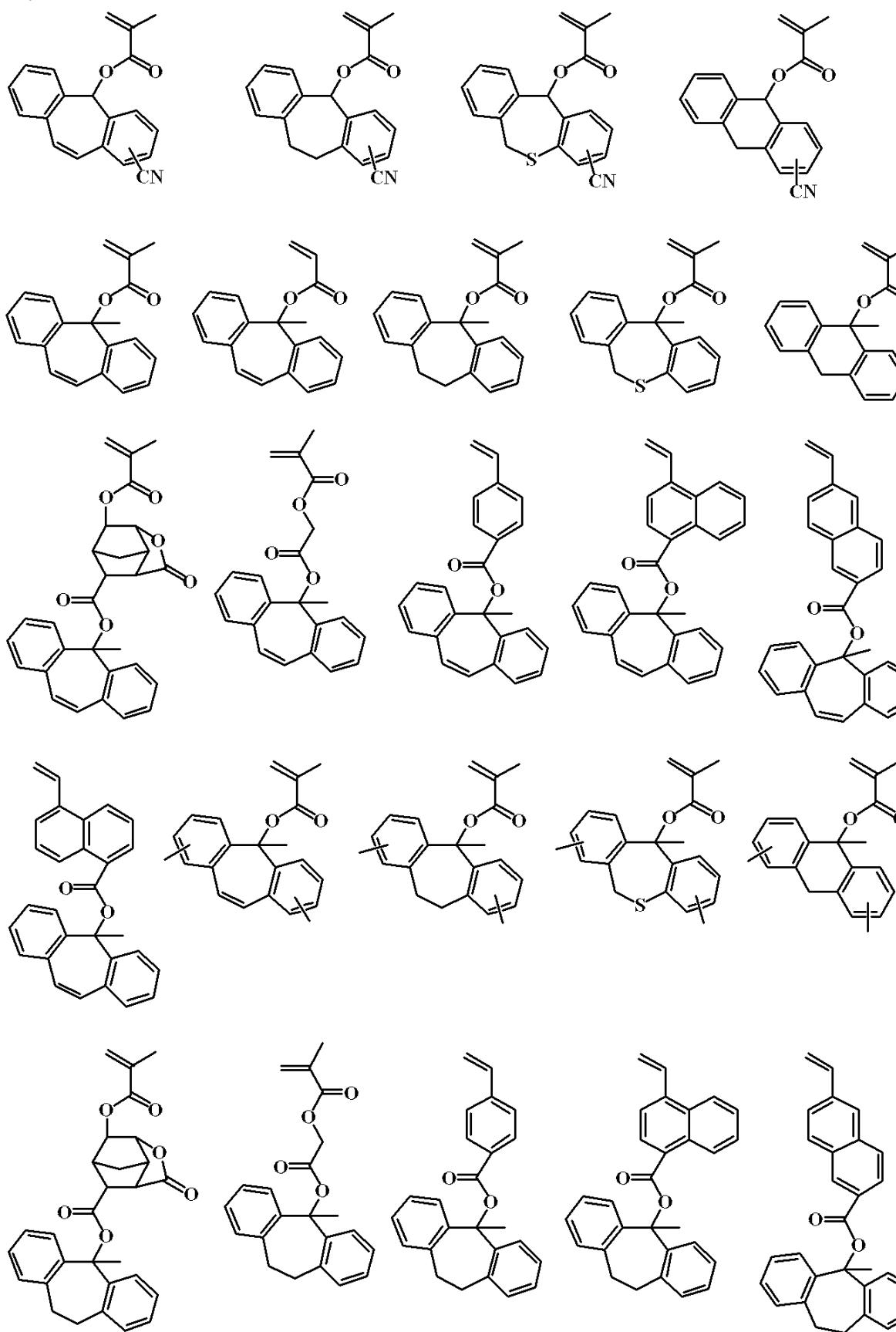


40



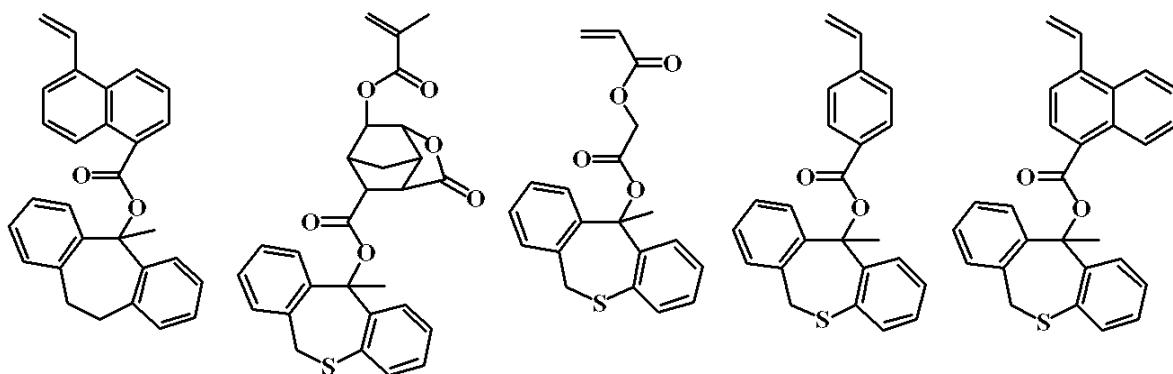
【 0 1 0 1 】

【化 6 4】

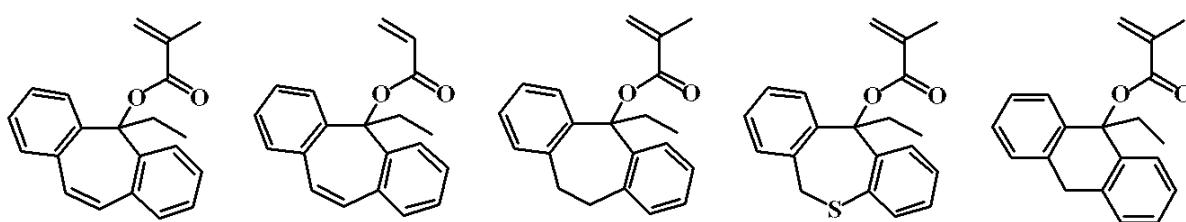


【 0 1 0 2 】

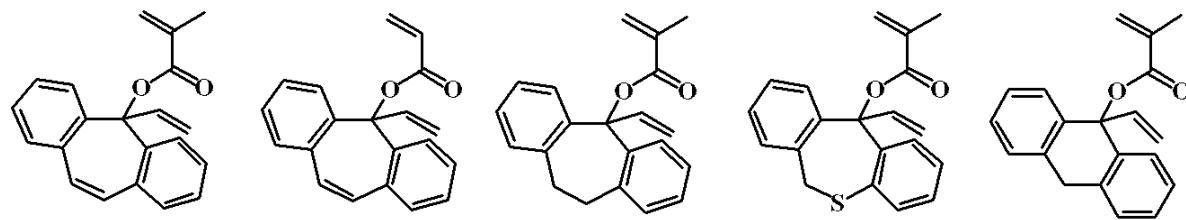
## 【化 6 5】



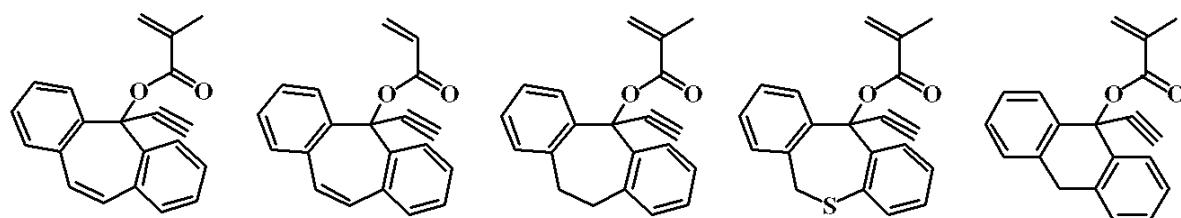
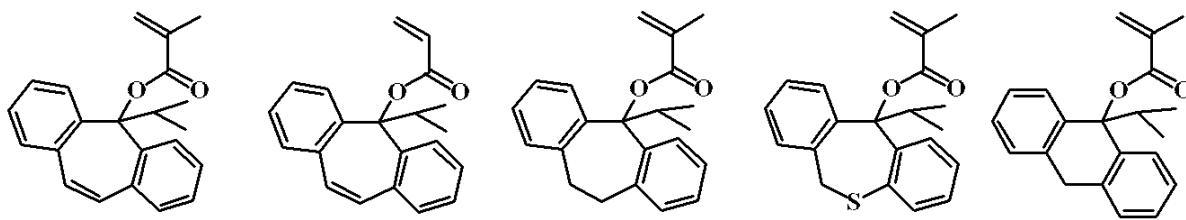
10



20



30

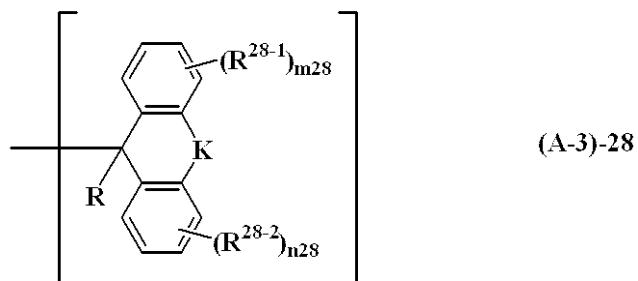


## 【 0 1 0 3 】

繰り返し単位 a 1 のカルボキシリル基の水素原子を下記一般式 ( A - 3 ) - 28 で示される酸不安定基によって置換することもできる。

40

## 【化 6 6】



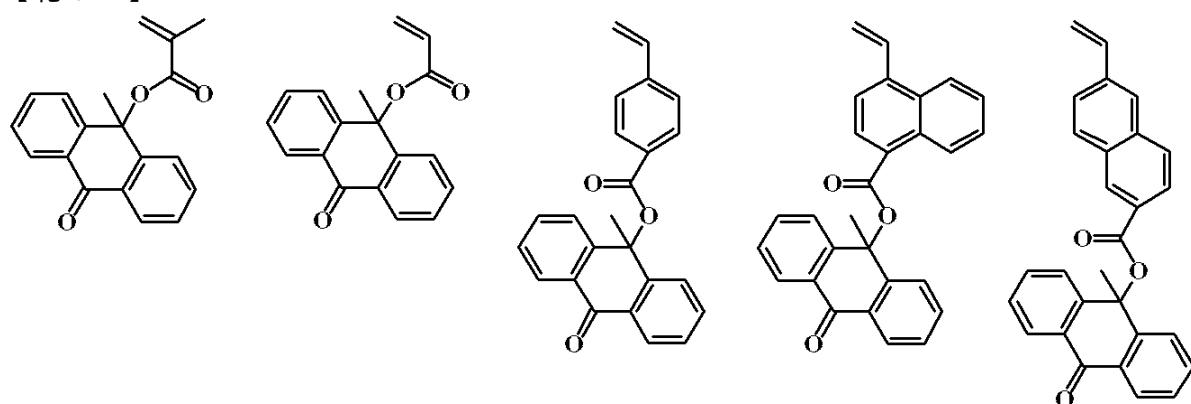
10

(式中、 $R^{28-1}$ 、 $R^{28-2}$ は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、アルカルノイル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又はシアノ基である。Rは前述の通り。 $m_{28}$ 、 $n_{28}$ は1～4の整数である。Kはカルボニル基、エーテル基、スルフィド基、-S(=O)-、又は-S(=O)₂-である。)

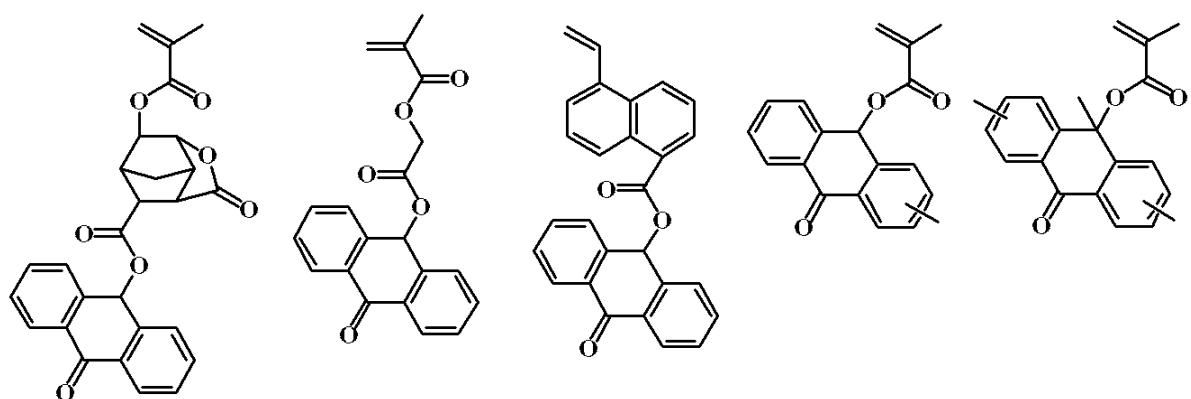
## 【0104】

式(A-3)-28で示される酸不安定基によって置換されたカルボキシリル基を有するモノマーは、具体的には下記に例示される。

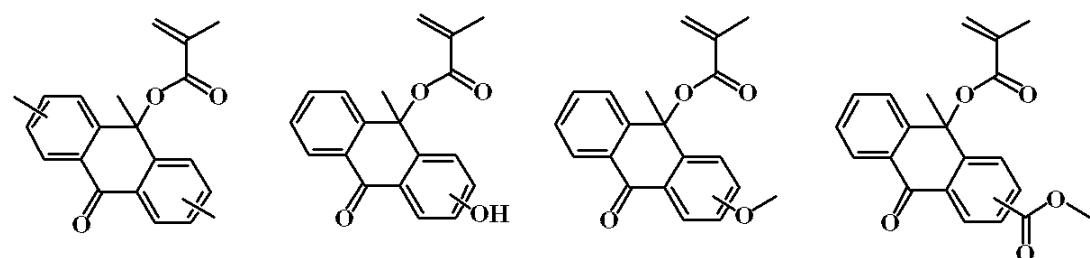
【化 6 7】



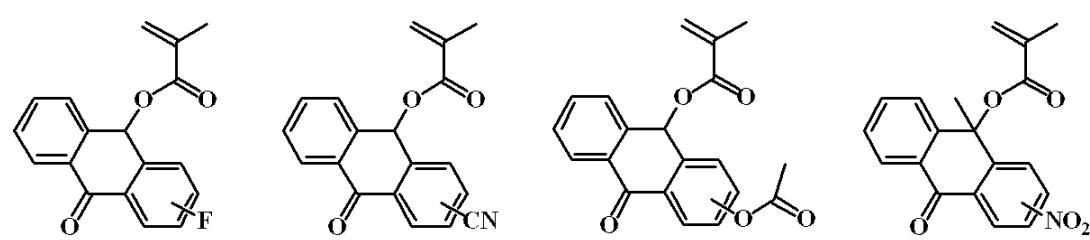
10



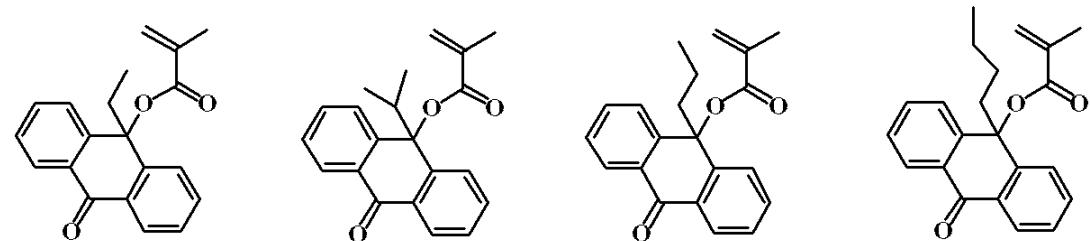
20



30

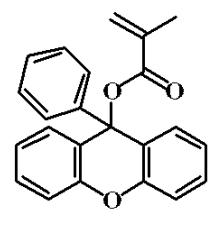
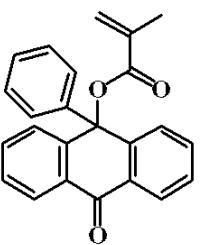
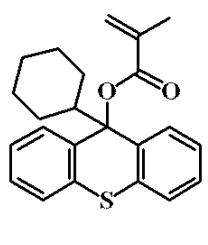
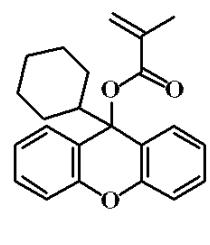
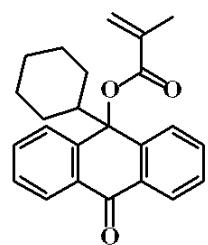
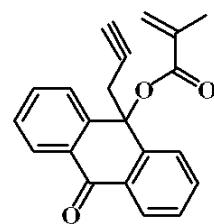
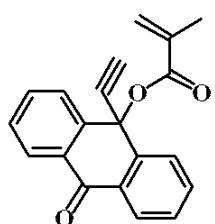
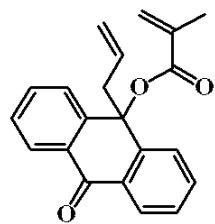
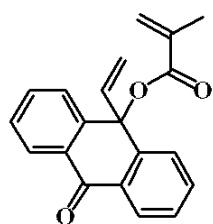


40

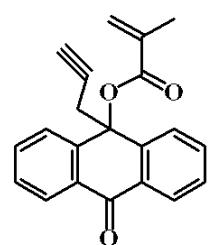
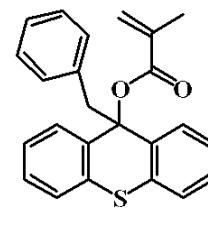
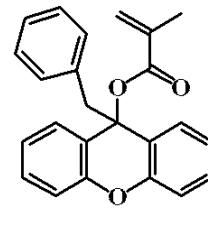
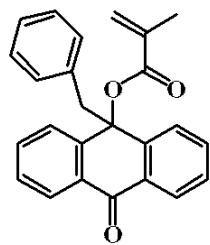
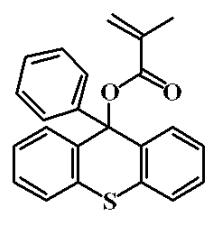


【 0 1 0 5 】

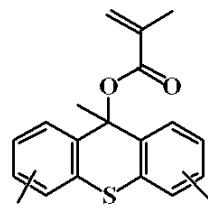
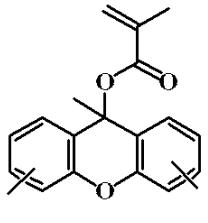
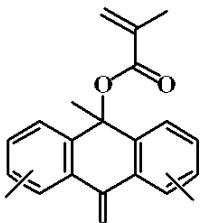
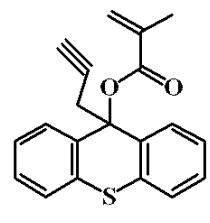
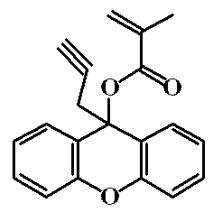
【化 6 8】



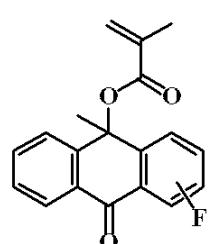
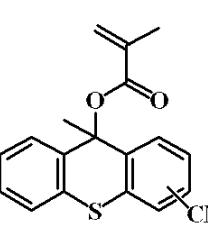
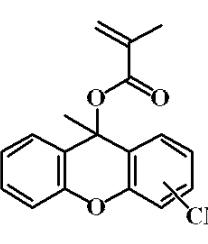
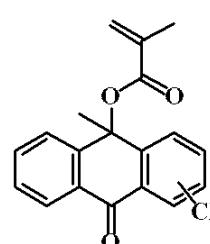
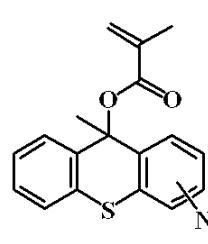
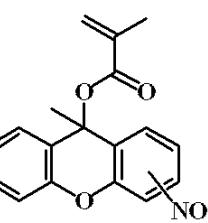
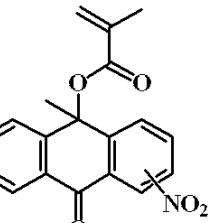
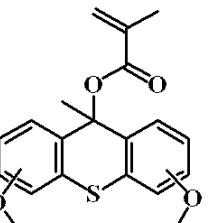
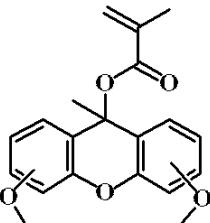
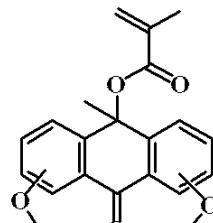
10



20



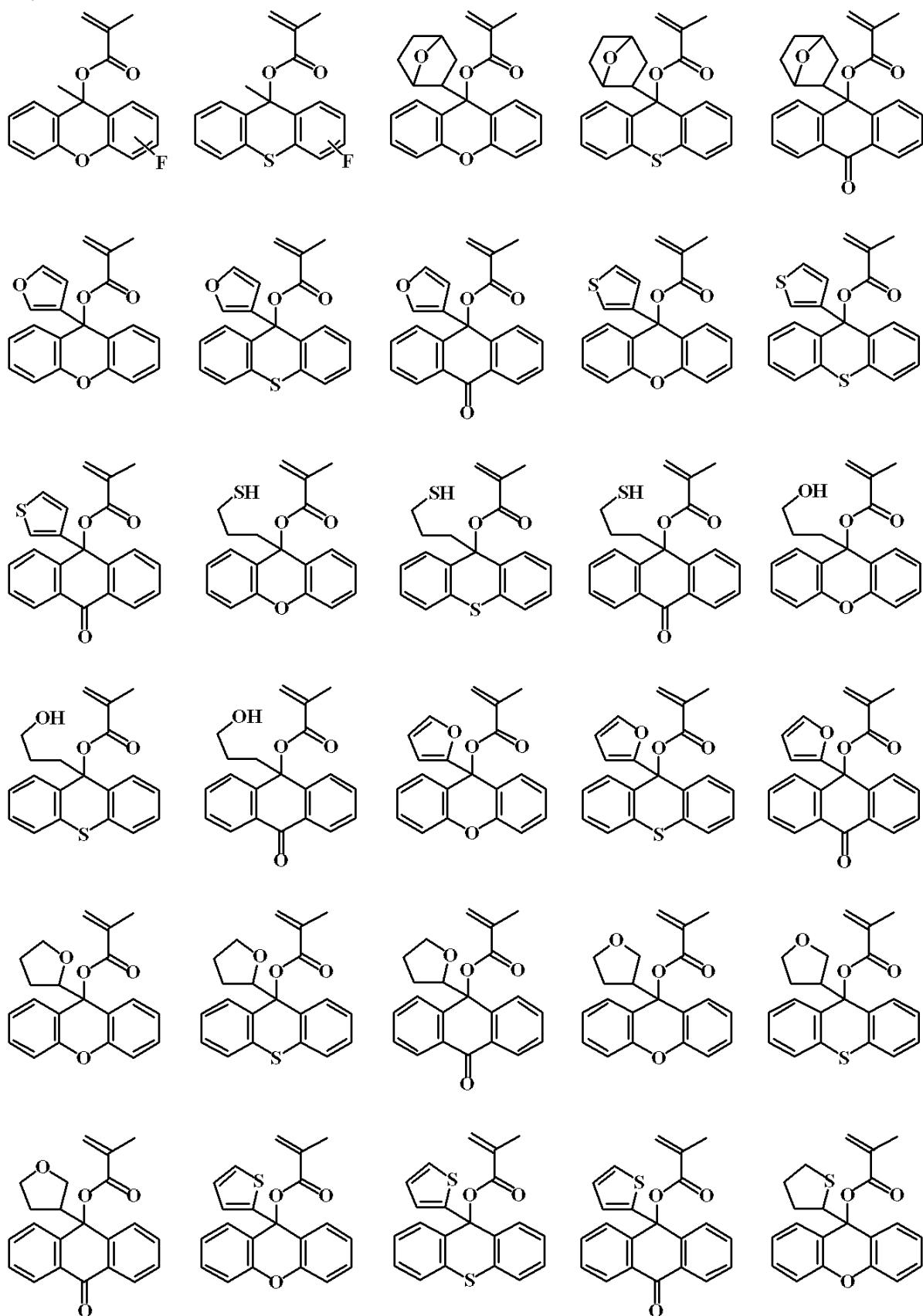
30



40

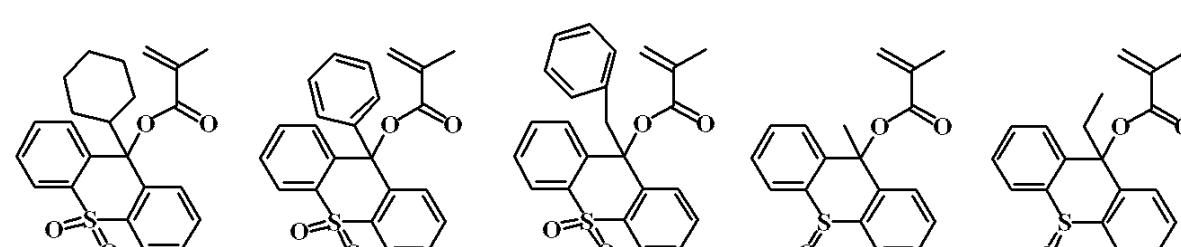
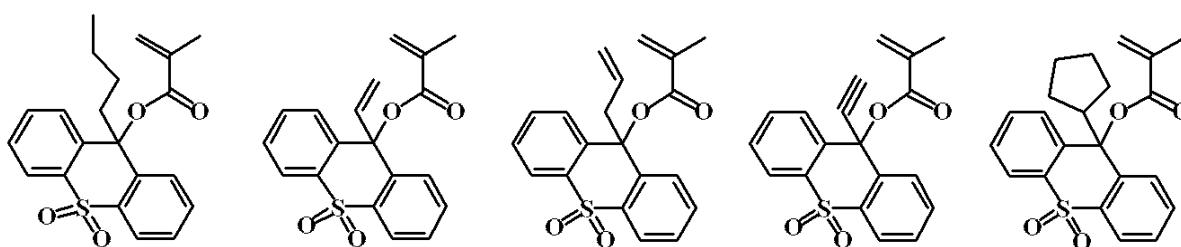
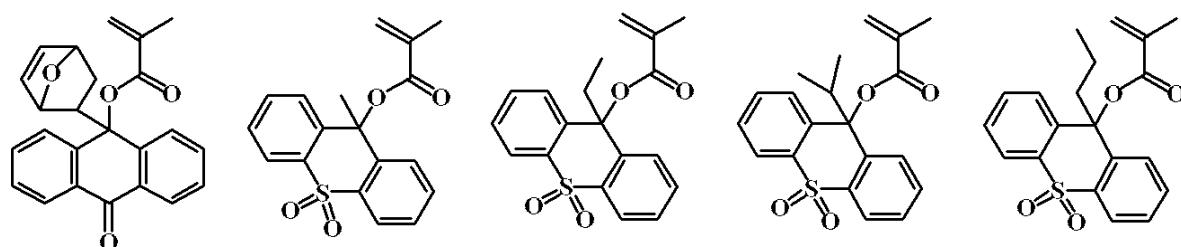
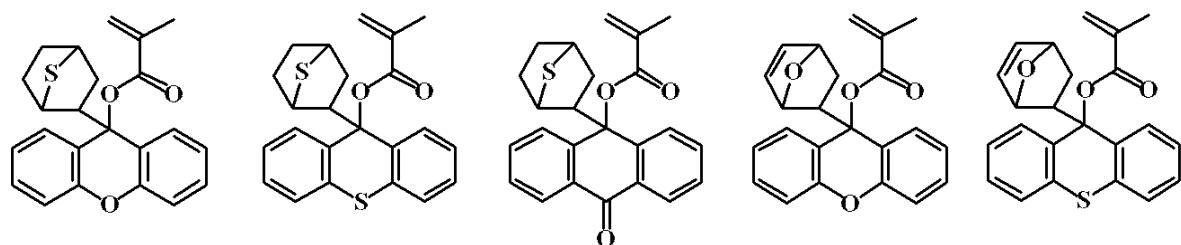
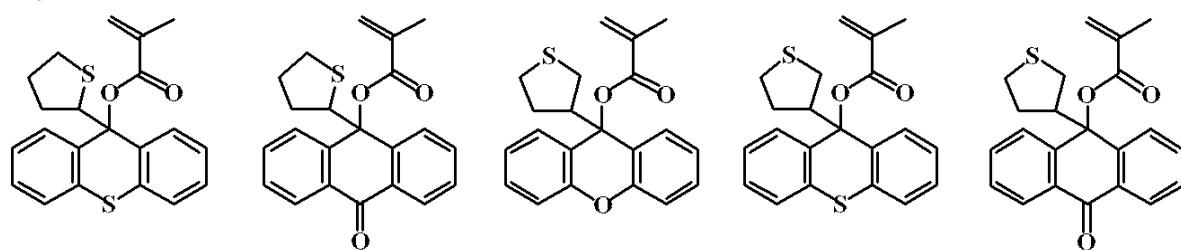
【 0 1 0 6 】

【化 6 9】



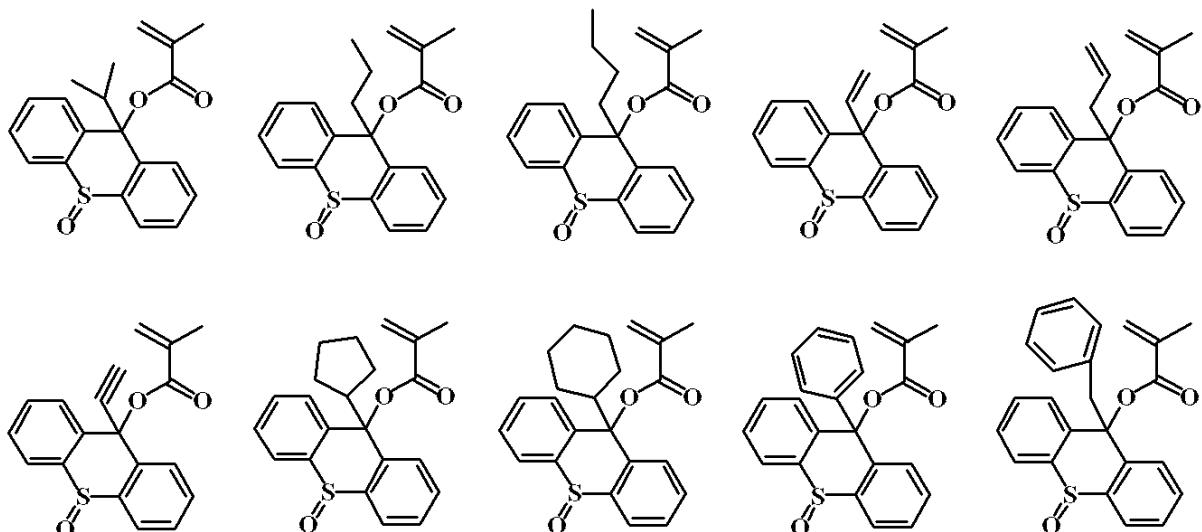
【 0 1 0 7 】

【化70】



【0108】

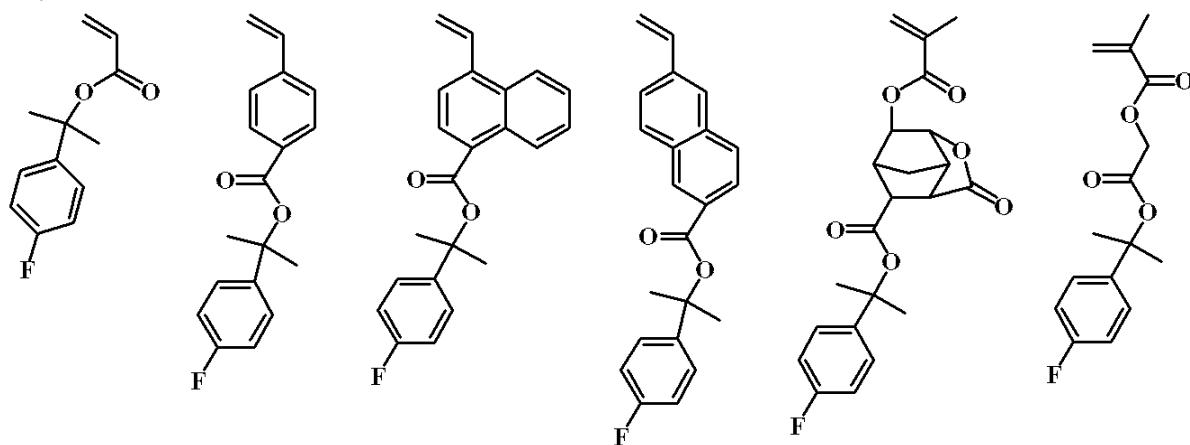
【化71】



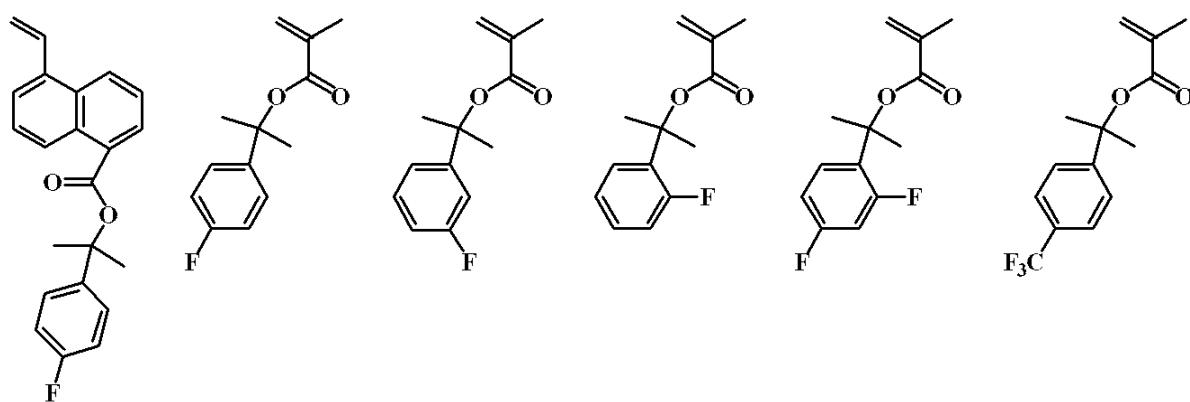
【0109】

更に、下記フッ素含有の酸不安定基を例示することもできる。

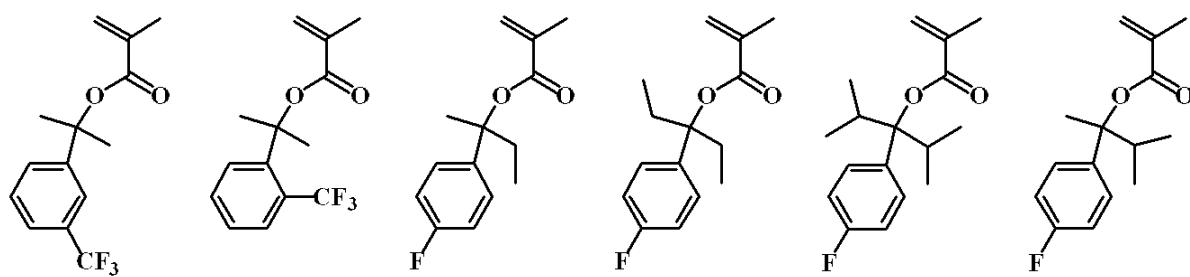
【化 7 2】



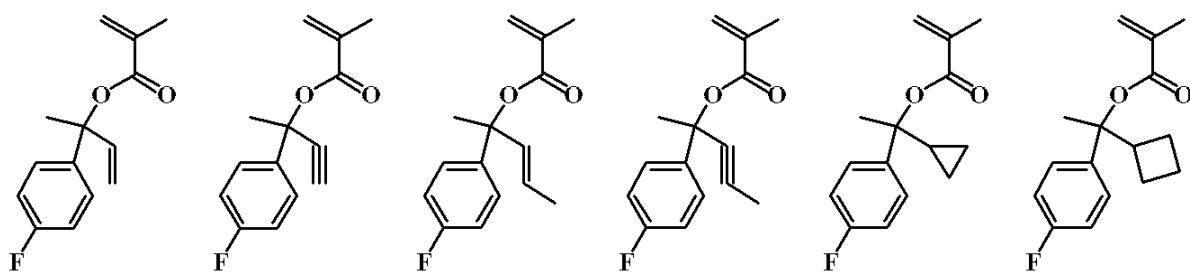
10



20



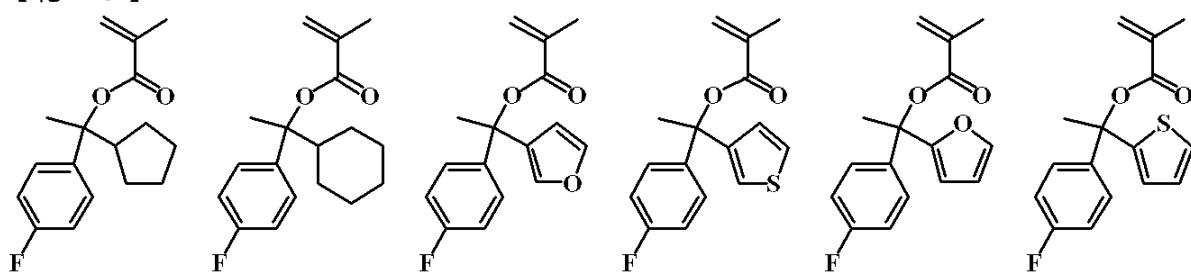
30



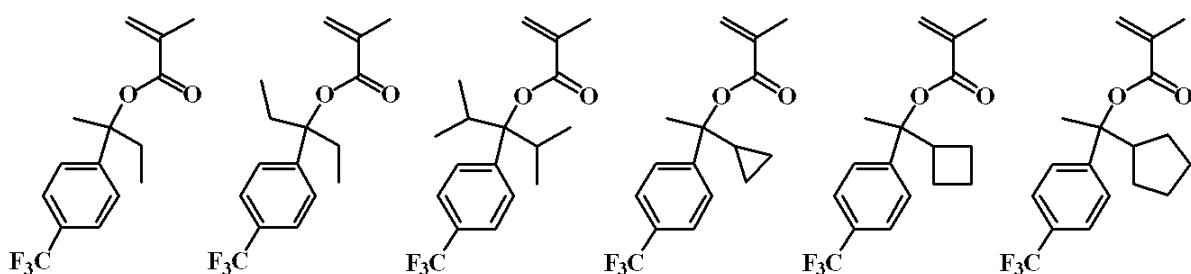
40

【 0 1 1 0 】

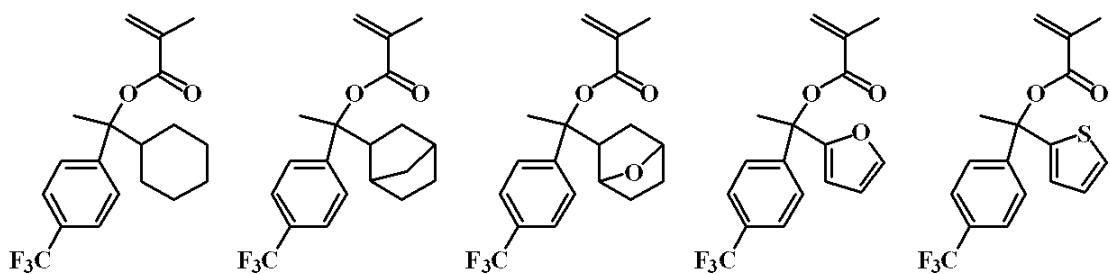
## 【化 7 3】



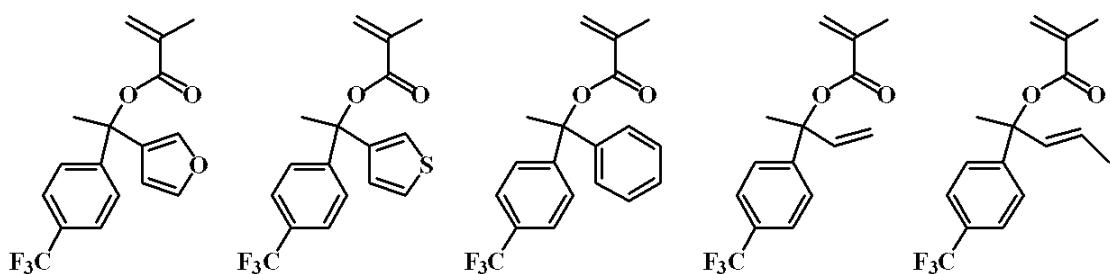
10



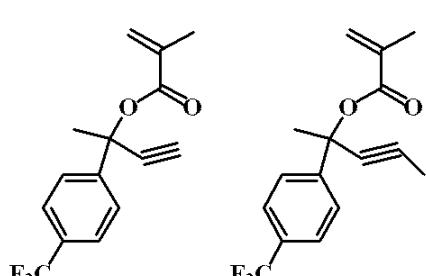
20



30



40



## 【 0 1 1 1 】

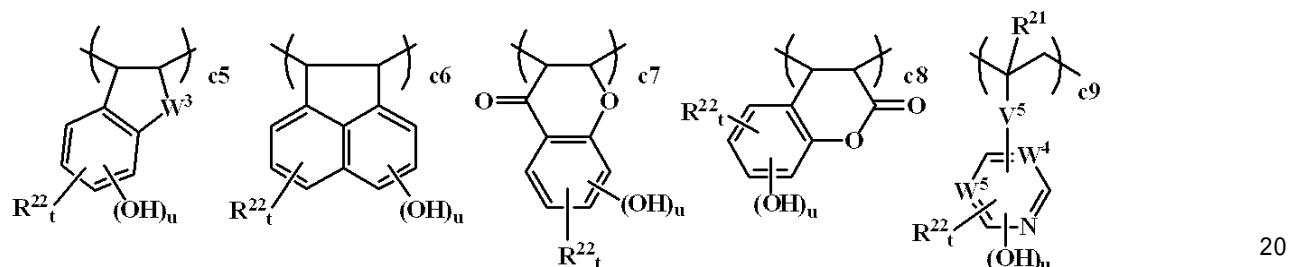
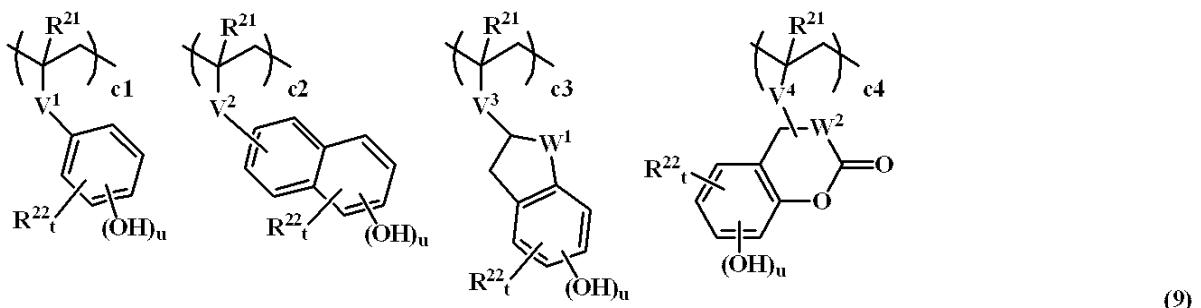
本発明のレジスト材料のベース樹脂としての高分子化合物としては、上記一般式(3)中のa1、a2で示される酸不安定基を有する繰り返し単位に加え、密着性を向上させる目的のために、ヒドロキシ基、カルボキシリ基、ラクトン環、カルボニル基、カーボネート基、エステル基、エーテル基、アミド基、スルホンアミド基、シアノ基、スルホン酸エステル基、ラクタム等の密着性基を有する繰り返し単位cを共重合することが好ましい。

50

この場合、この繰り返し単位 c としては、電子ビーム及び E U V 露光によって増感効果があるフェノール性水酸基を有するものが好ましく、フェノール性水酸基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(9)で示される c<sub>1</sub> ~ c<sub>9</sub> から選ばれることが好ましい。

【0112】

【化74】

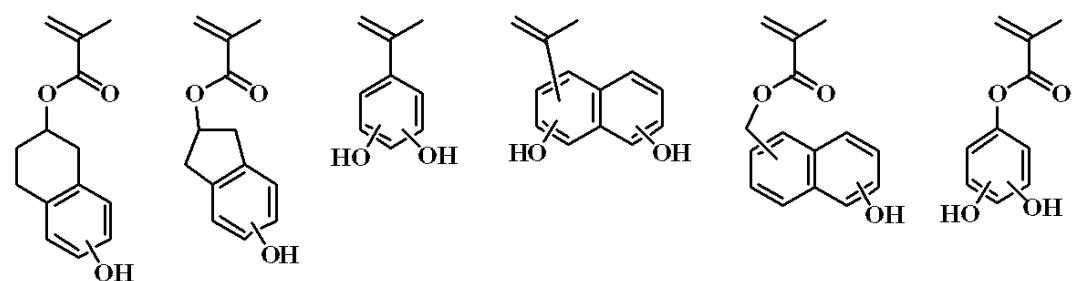
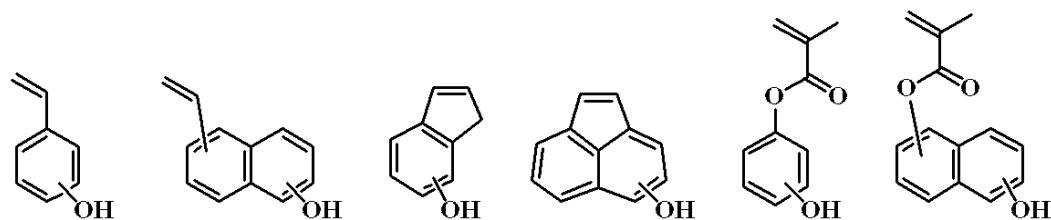


(式中、V<sup>1</sup>、V<sup>2</sup>、V<sup>5</sup>は単結合、又は-C(=O)-O-R<sup>23</sup>-であり、V<sup>3</sup>、V<sup>4</sup>は-C(=O)-O-R<sup>24</sup>-であり、R<sup>23</sup>、R<sup>24</sup>は単結合、又は炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基であり、エーテル基又はエステル基を有していてよい。R<sup>22</sup>は水素原子、又は炭素数1~4の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルコキシ基、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アシロキシ基又はアシリル基であり、R<sup>21</sup>は同一又は異種の水素原子又はメチル基である。W<sup>1</sup>、W<sup>2</sup>はメチレン基又はエチレン基、W<sup>3</sup>はメチレン基、酸素原子又は硫黄原子、W<sup>4</sup>、W<sup>5</sup>はCH又は窒素原子である。u、tは1又は2である。)

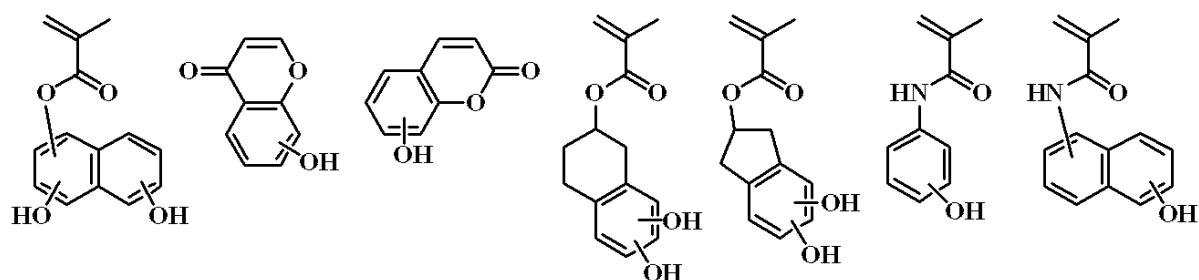
【0113】

上記フェノール性水酸基を有する繰り返し単位c<sub>1</sub> ~ c<sub>9</sub>を得るためのモノマーは、下記に示すことができる。

【化 7 5】



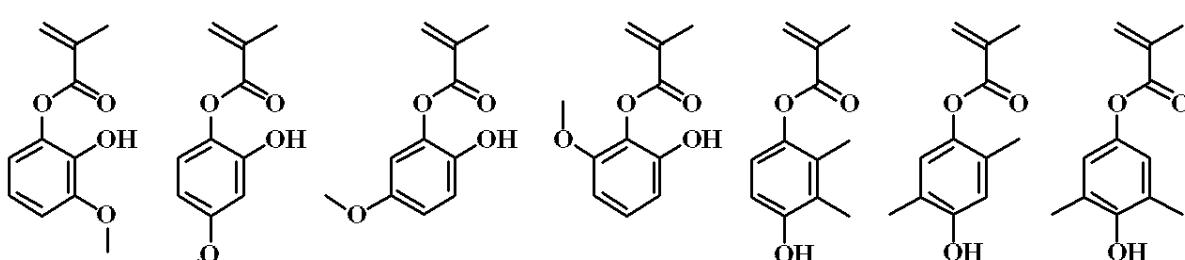
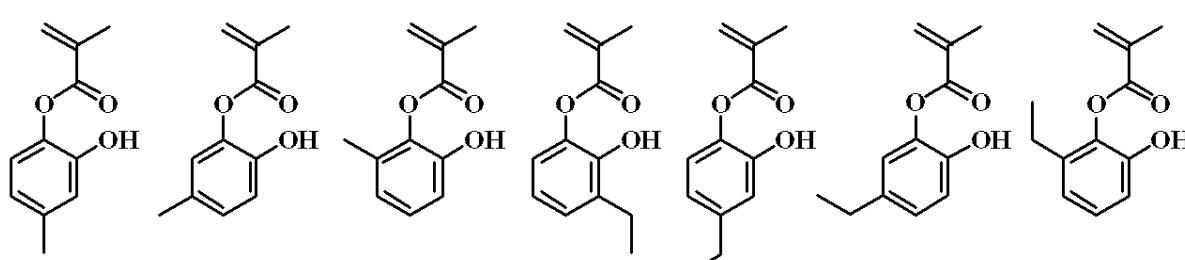
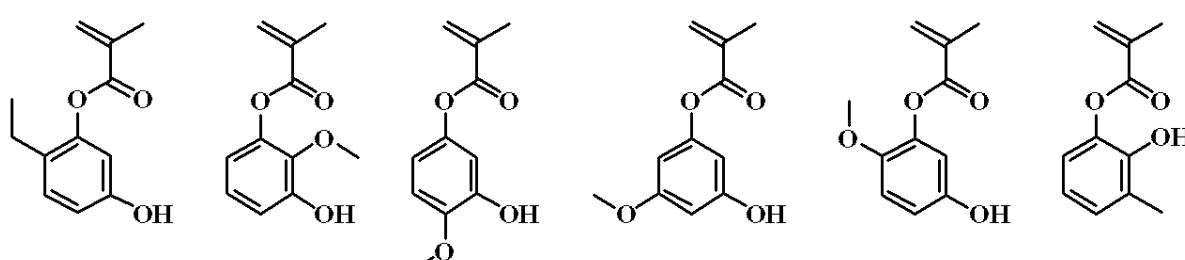
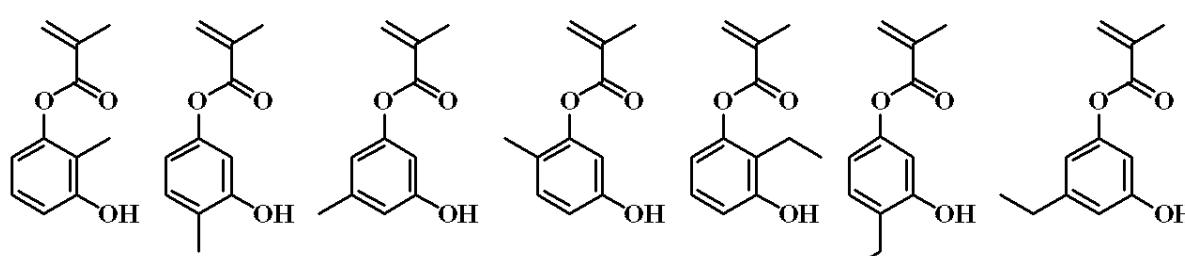
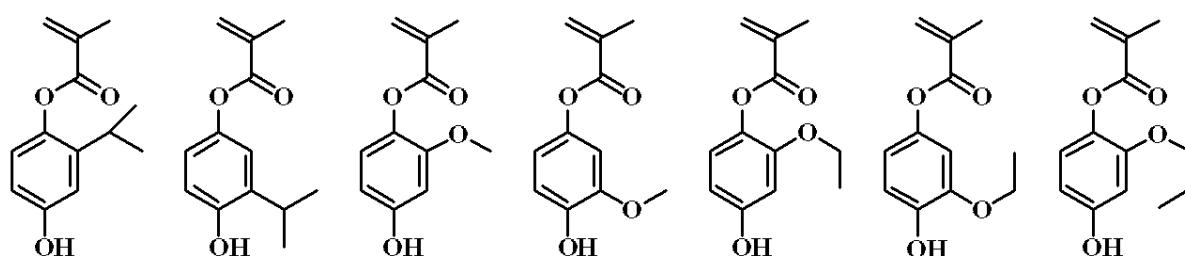
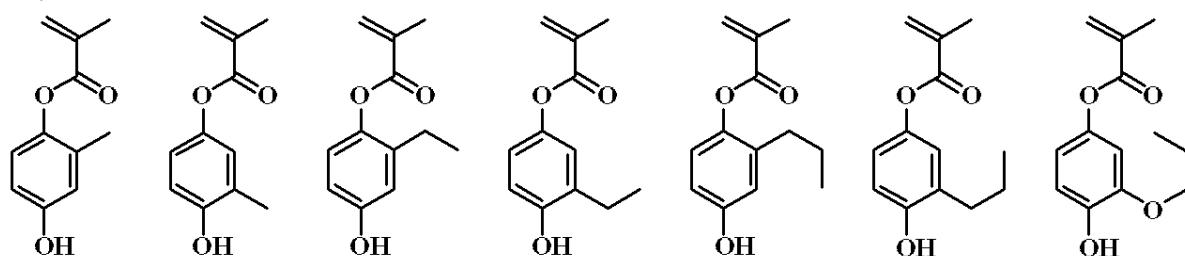
10



20

【 0 1 1 4 】

【化76】



【0115】

10

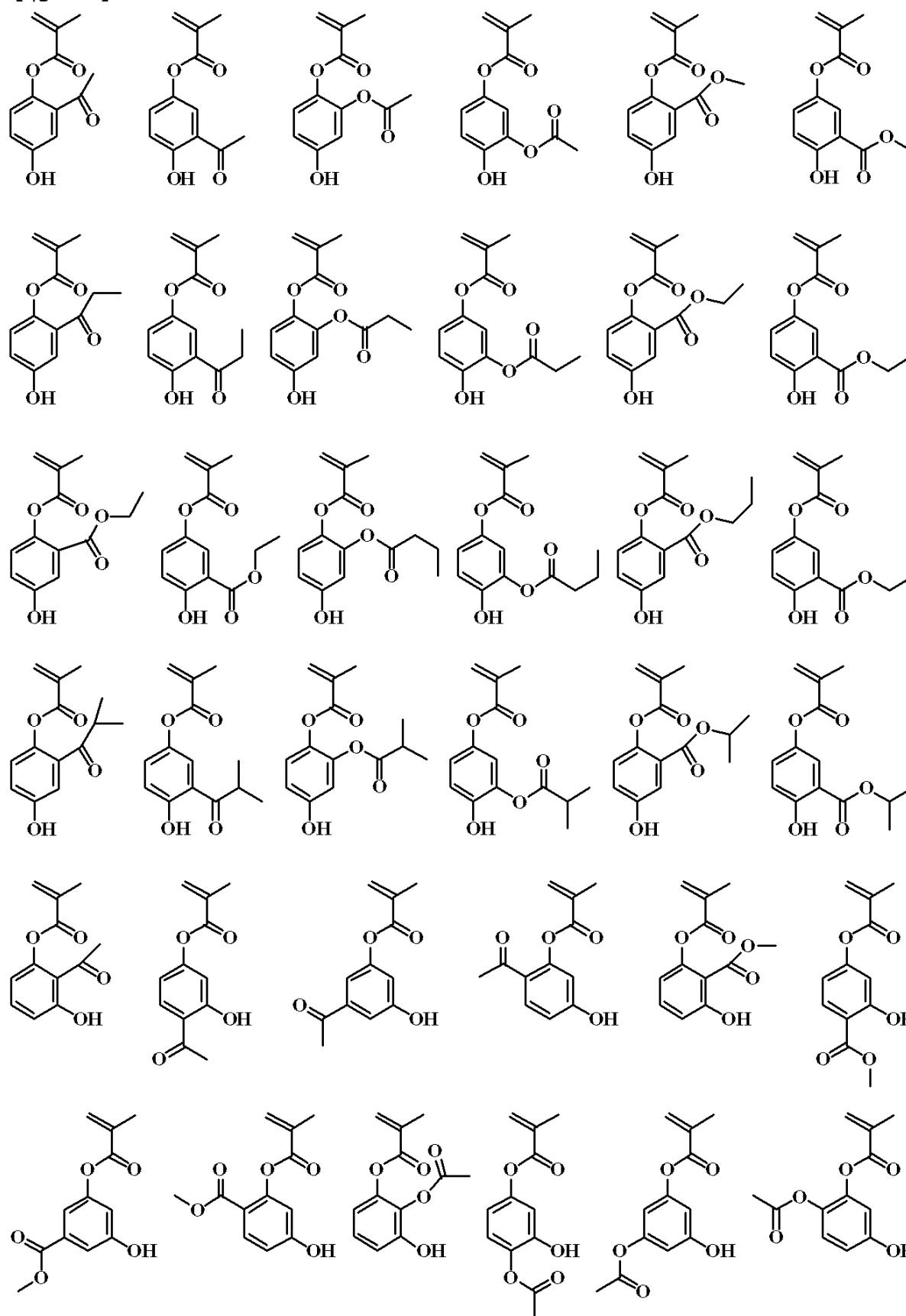
20

30

40

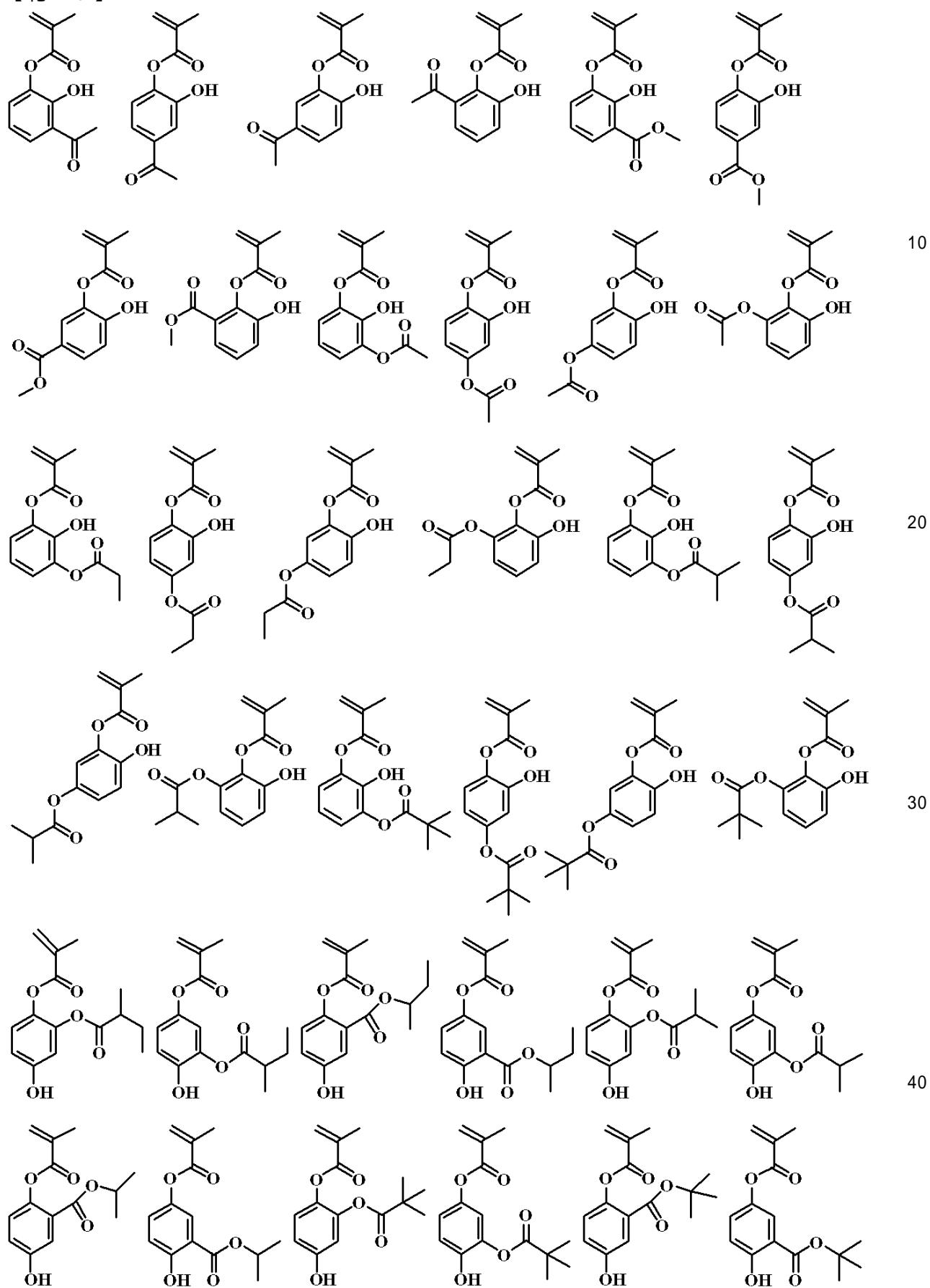
50

【化77】



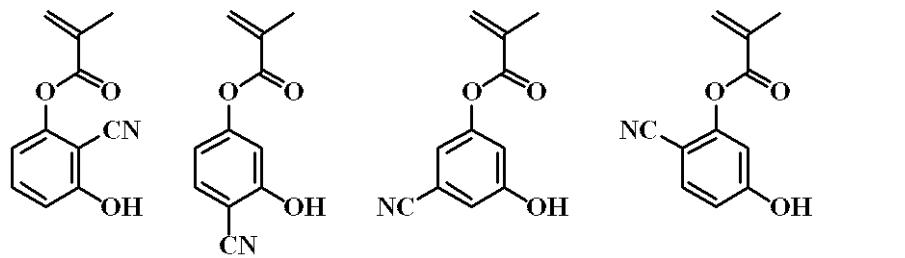
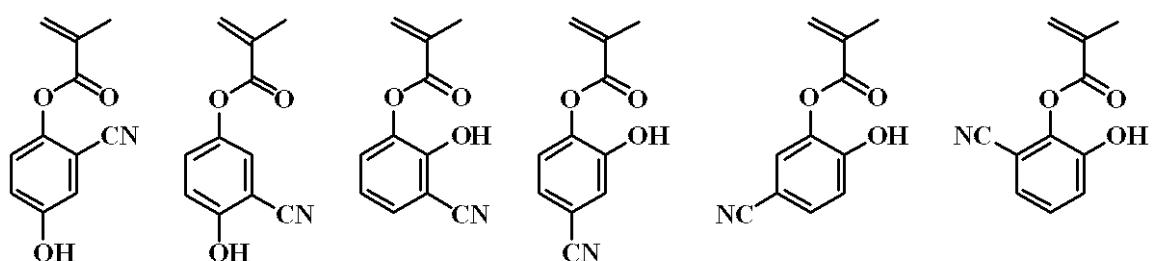
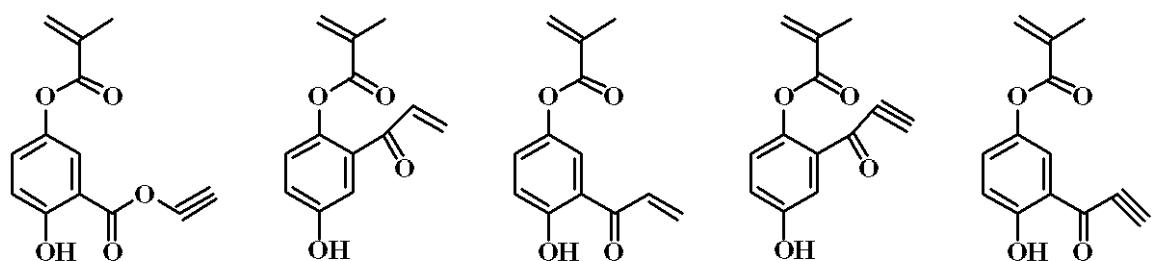
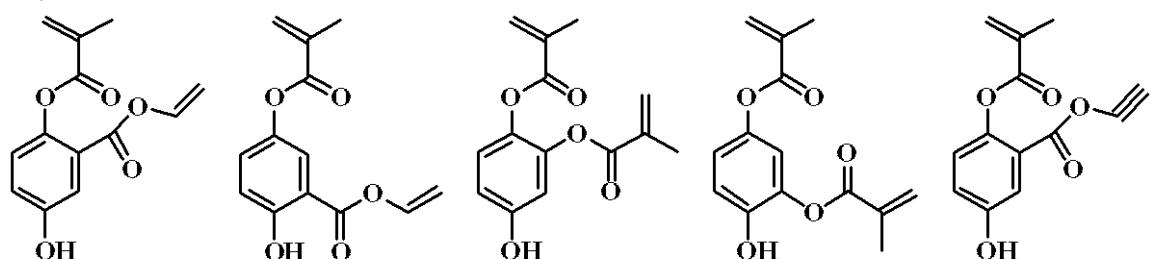
【0116】

【化 7 8】



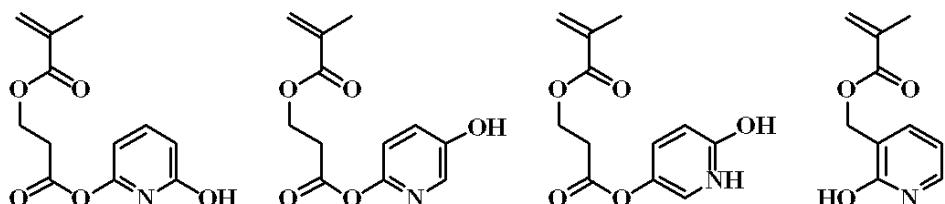
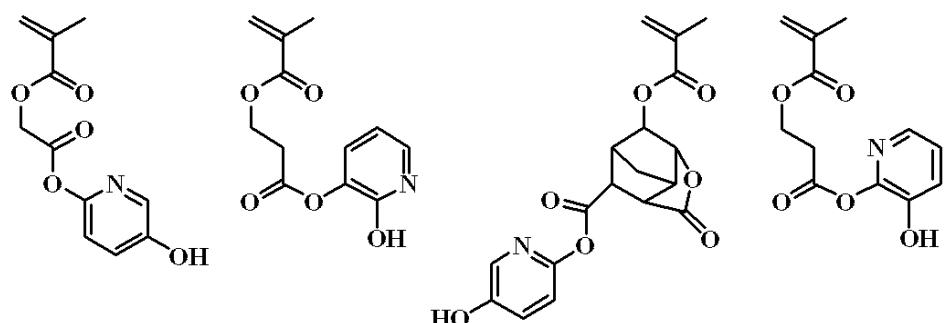
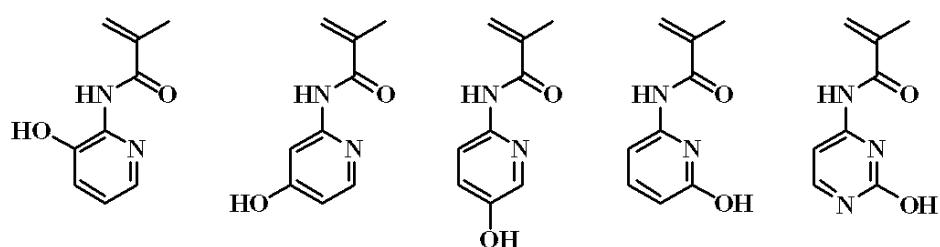
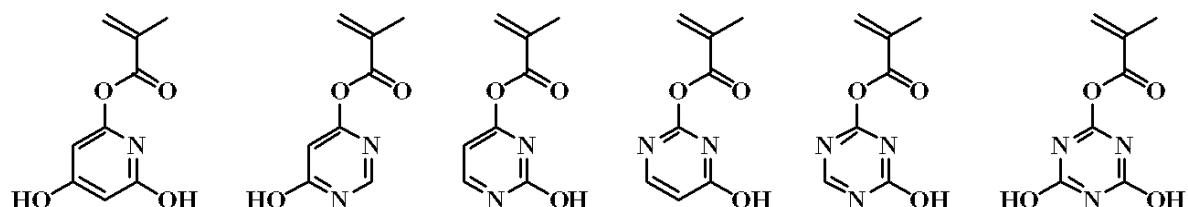
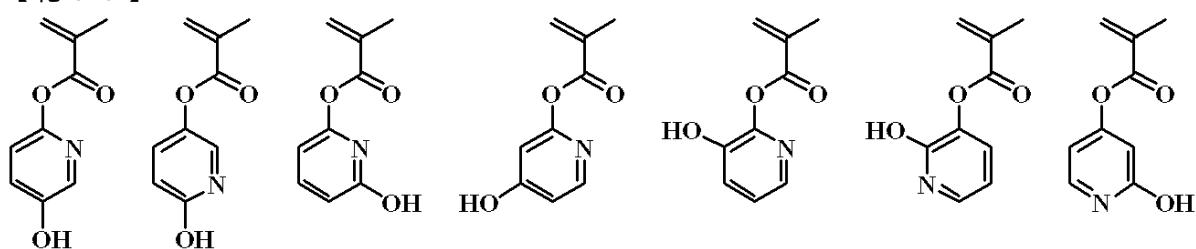
【 0 1 1 7 】

【化79】



【0118】

【化 8 0】

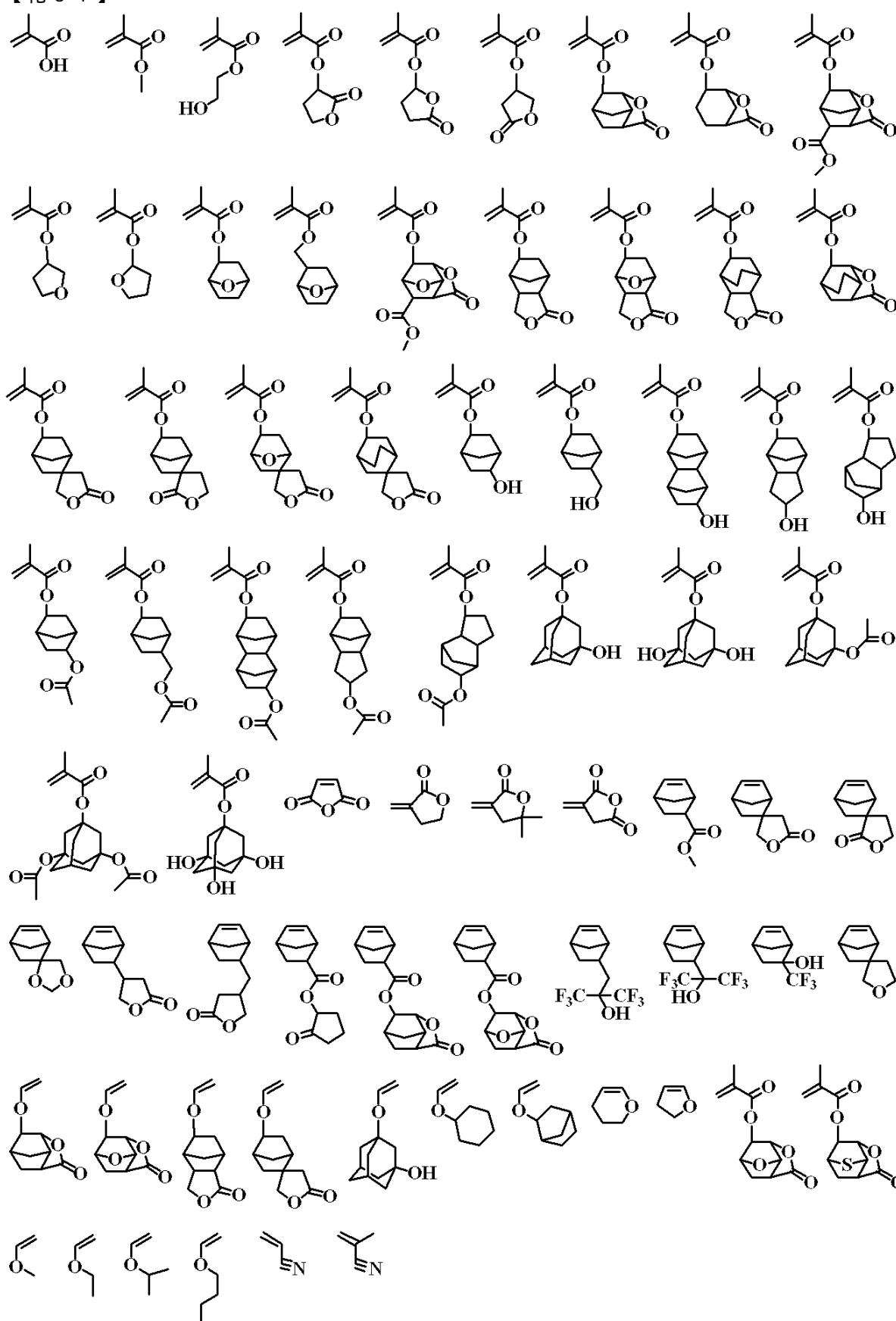


【 0 1 1 9 】

また、フェノール性水酸基以外のヒドロキシ基、ラクトン環、エーテル基、エステル基、カルボニル基、シアノ基、スルホン酸エステル基、スルホンアミド基、環状の - O - C (= O) - S - 又は - O - C (= O) - N H - から選ばれる密着性基を有する繰り返し単位 c を得るためのモノマーとしては、具体的には下記に例示することができる。

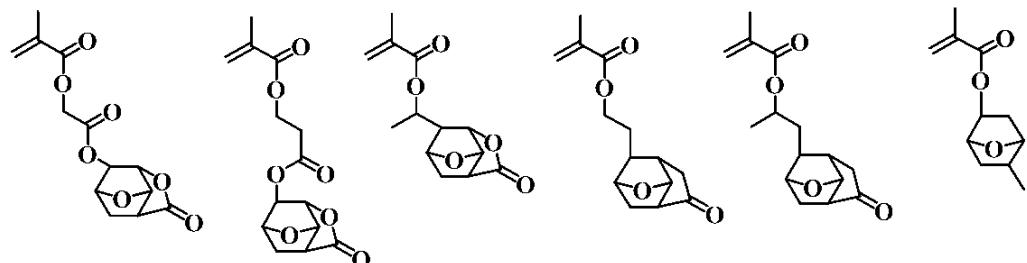
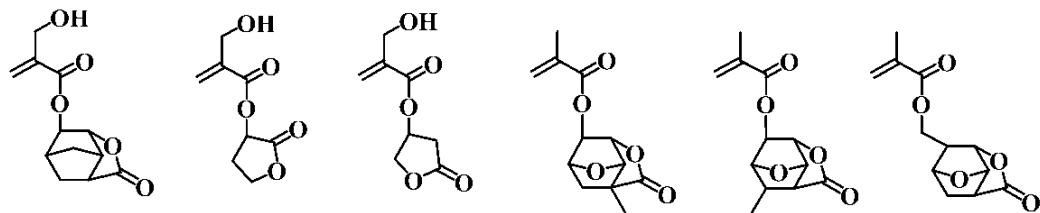
【 0 1 2 0 】

【化 8 1】

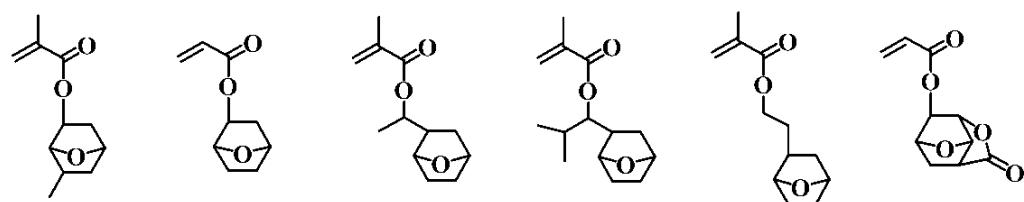


【 0 1 2 1 】

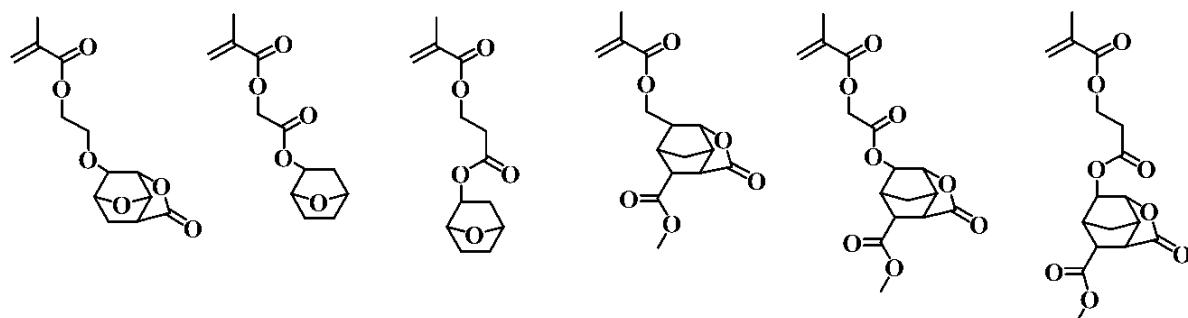
【化 8 2】



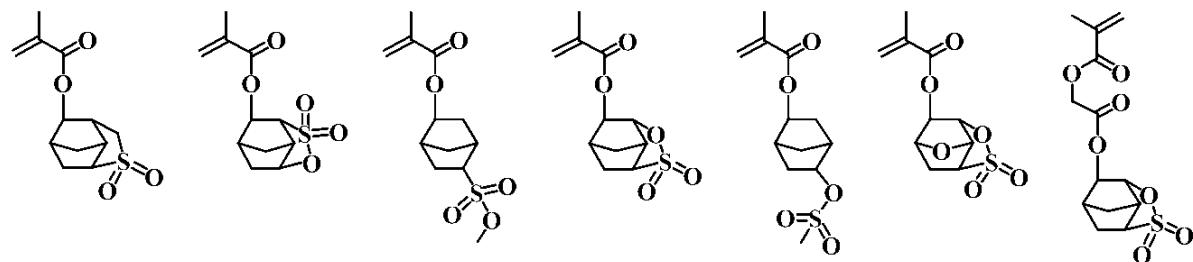
10



20



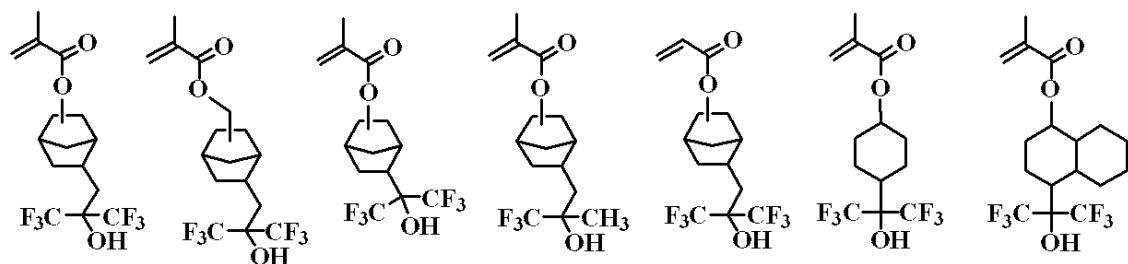
30



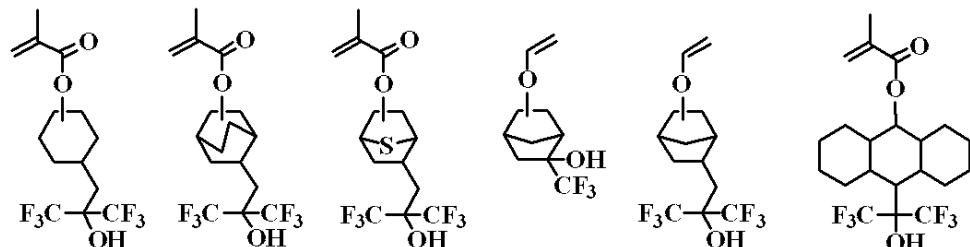
40

【 0 1 2 2 】

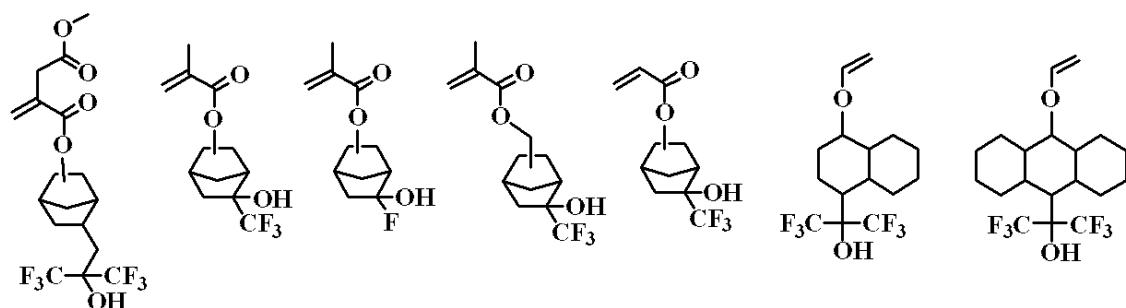
【化 8 3】



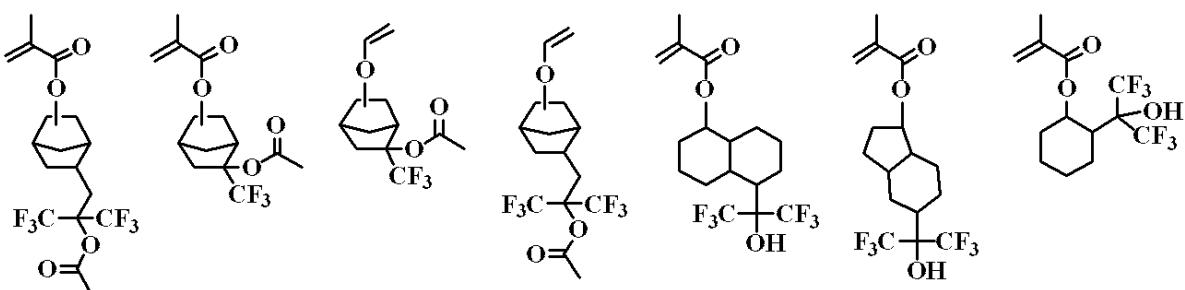
10



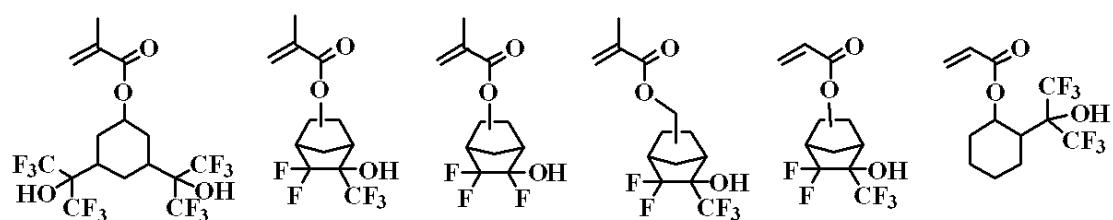
20



30

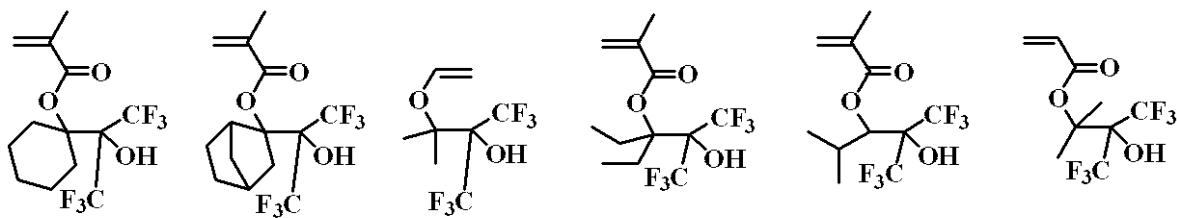
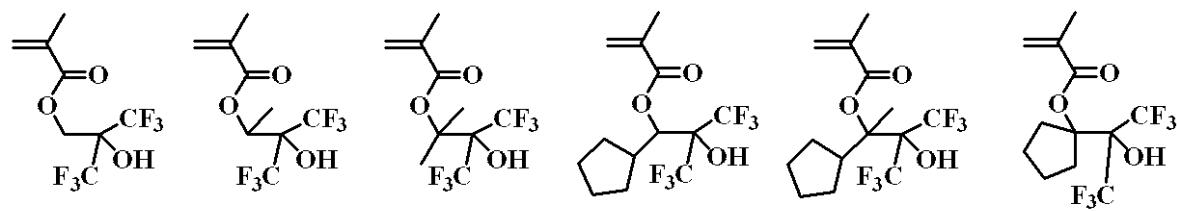


40

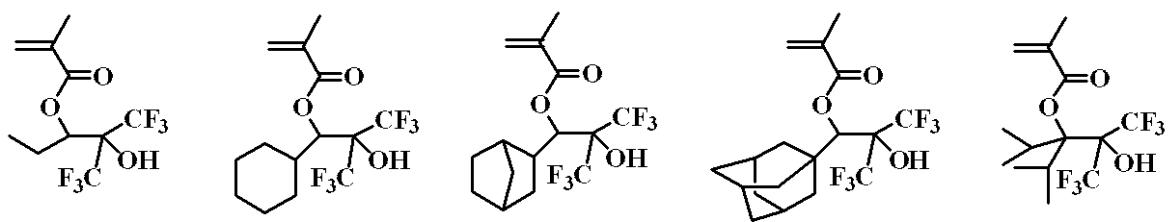


【 0 1 2 3 】

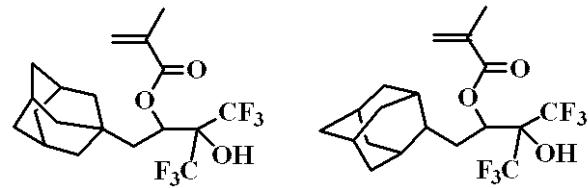
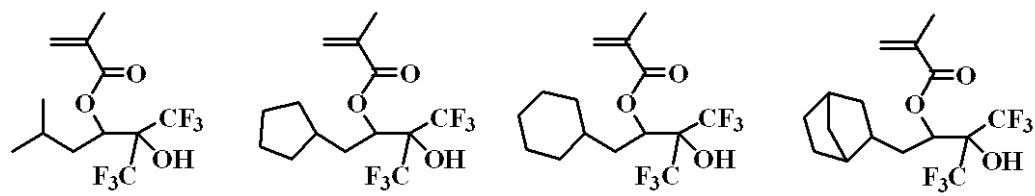
【化 8 4】



10



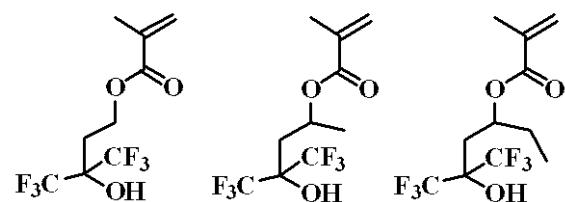
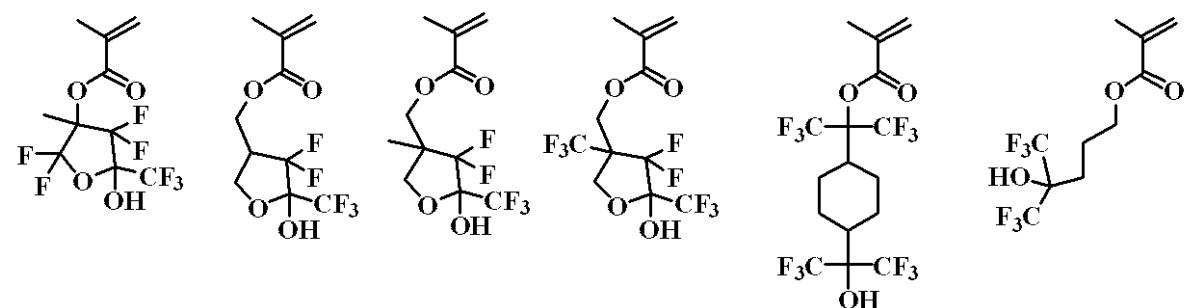
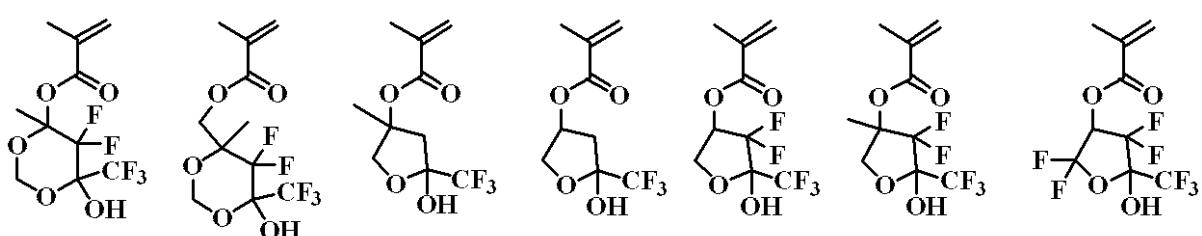
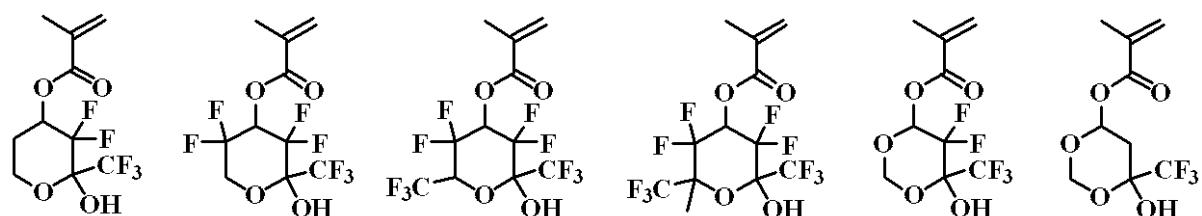
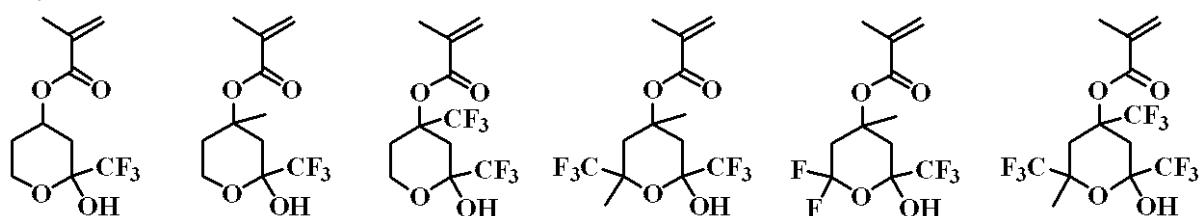
20



30

【 0 1 2 4 】

【化 8 5】



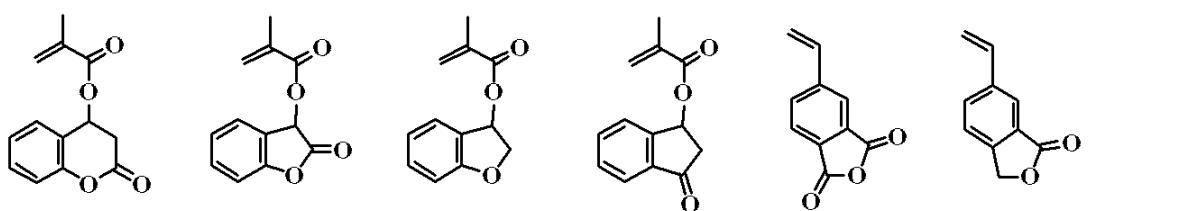
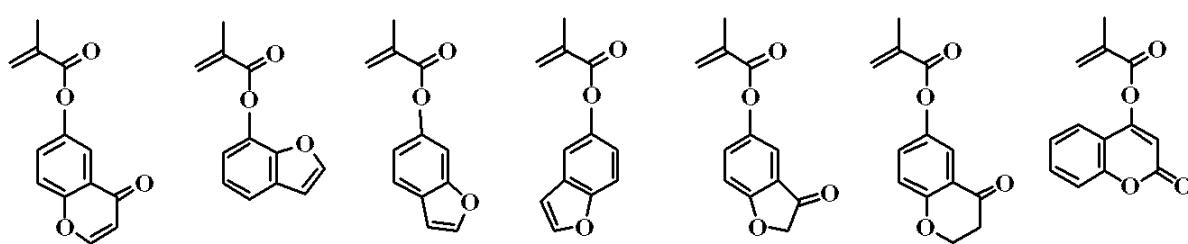
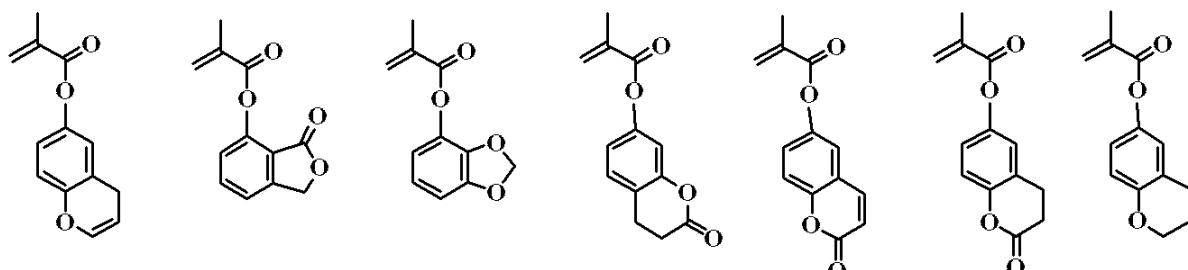
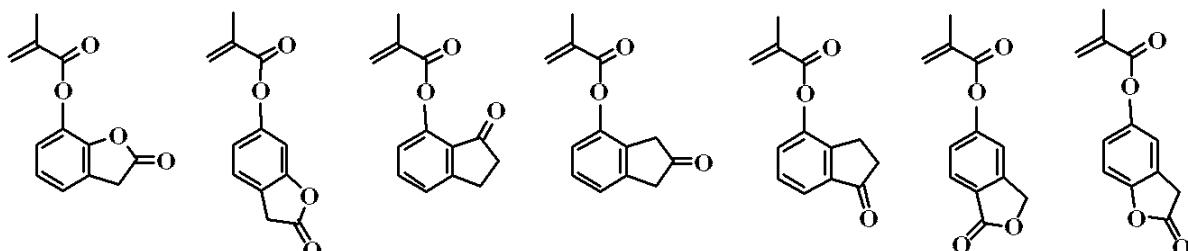
【 0 1 2 5 】

10

20

30

【化 8 6】



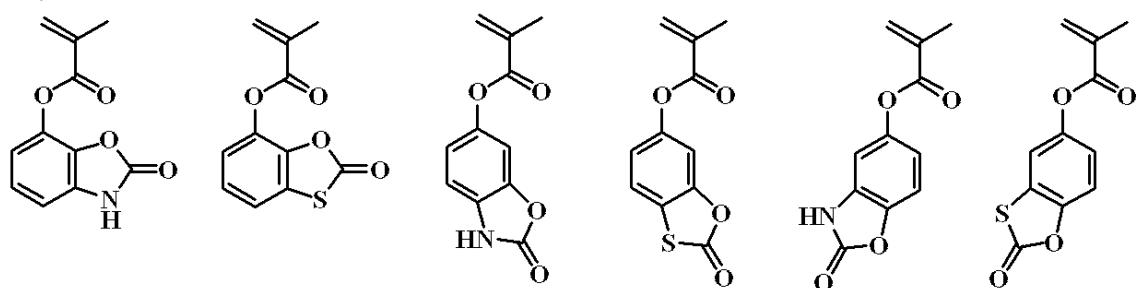
【 0 1 2 6 】

10

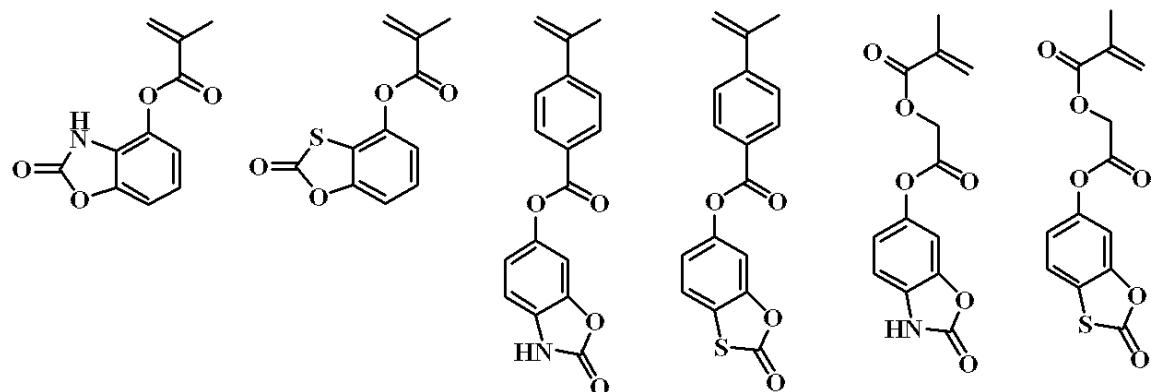
20

30

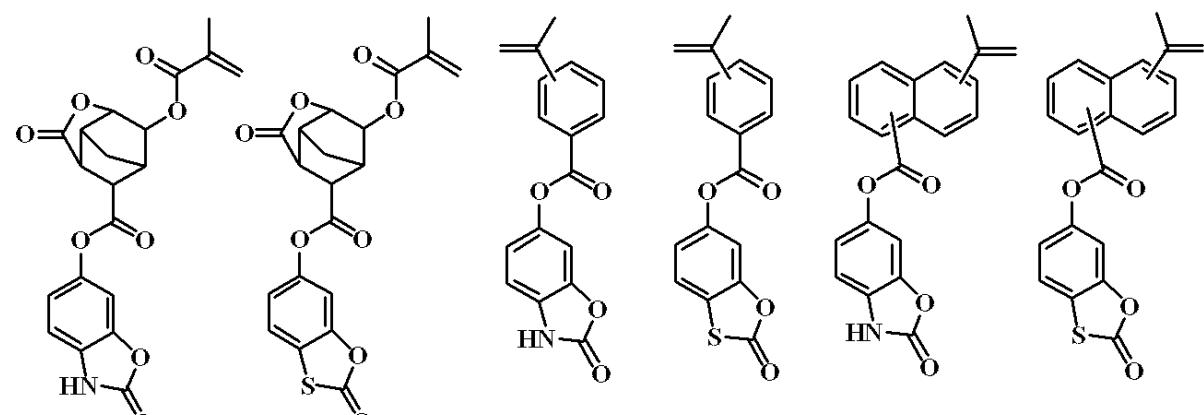
【化 8 7】



10



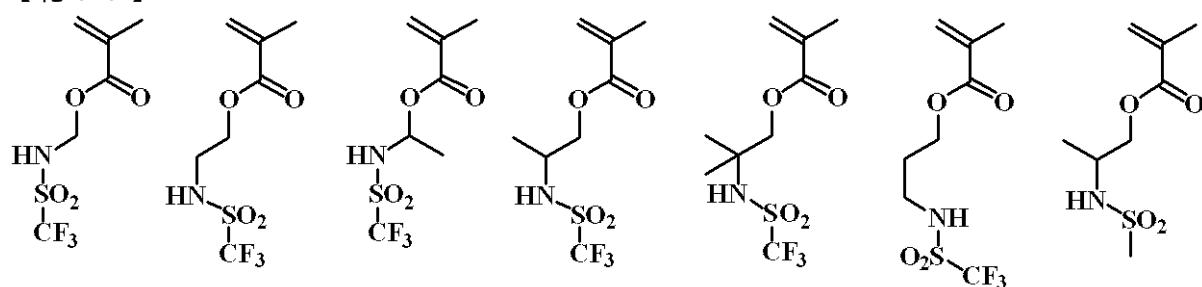
20



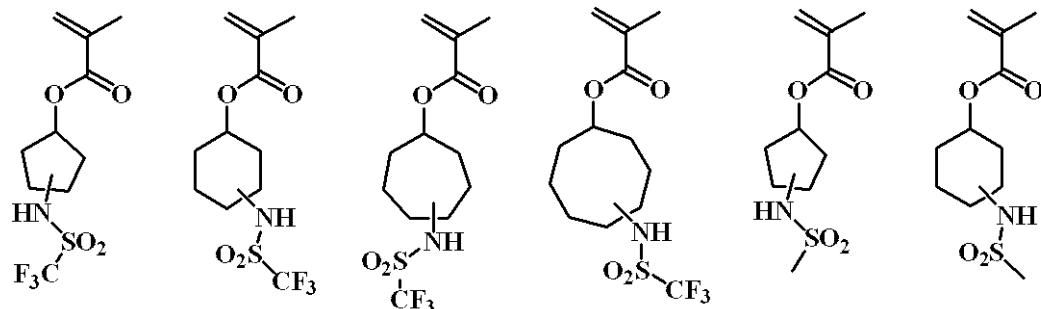
30

【 0 1 2 7 】

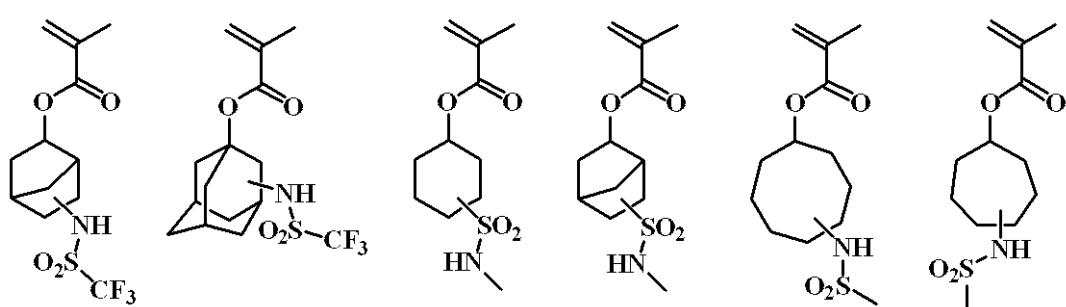
## 【化 8 8】



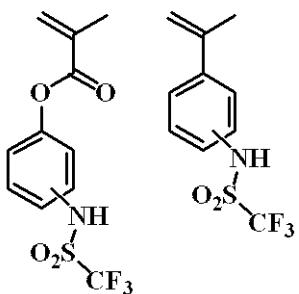
10



20



30



## 【 0 1 2 8 】

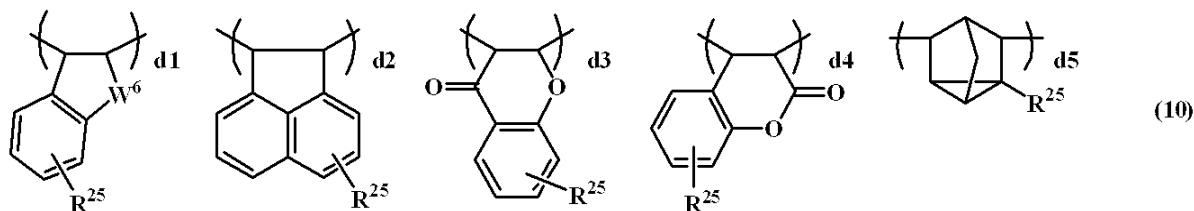
ヒドロキシ基を有するモノマーの場合、重合時にヒドロキシ基をエトキシエトキシ基などの酸によって脱保護し易いアセタールで置換しておいて、重合後に弱酸と水によって脱保護を行ってもよいし、アセチル基、ホルミル基、ピバロイル基等で置換しておいて重合後にアルカリ加水分解を行ってもよい。

40

## 【 0 1 2 9 】

本発明のベース樹脂となる高分子化合物は、更に下記一般式(10)で示されるインデン、アセナフチレン、クロモン、クマリン、ノルボルナジエン及びこれらの誘導体に由来するd1～d5から選ばれる繰り返し単位dを共重合してなることが好ましい。

## 【化 8 9】

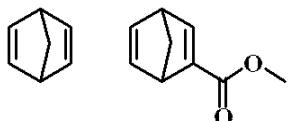
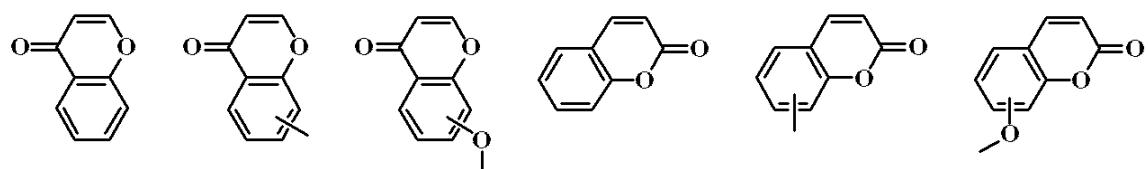
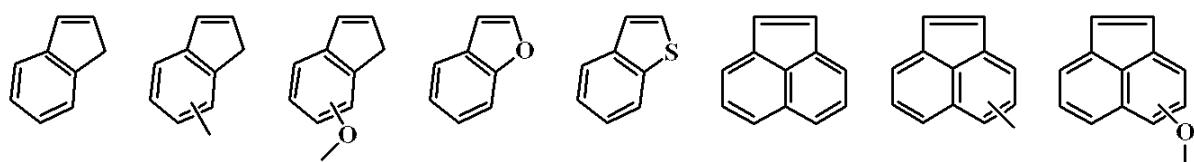


(式中、R<sup>25</sup>は同一又は異種の水素原子、それぞれ炭素数1～30のアルキル基、一部又は全てがハロゲン原子で置換されたアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基又はアルコキシカルボニル基、炭素数6～10のアリール基、ハロゲン原子、又は1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール基である。W<sup>6</sup>はメチレン基、酸素原子又は硫黄原子である。)

## 【0130】

この場合、インデン、アセナフチレン、クロモン、クマリン、ノルボルナジエン及びこれらの誘導体に由来する繰り返し単位d1～d5を得るためにモノマーは、具体的には下記に例示することができる。

## 【化 9 0】



## 【0131】

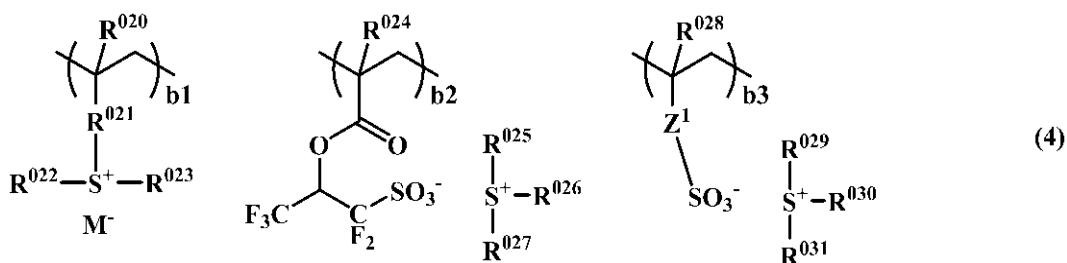
更に、本発明のベース樹脂となる高分子化合物には、重合性オレフィンを有するオニウム塩の酸発生剤bを共重合することもできる。

特開平4-230645号公報、特開2005-84365号公報、特開2006-45311号公報には、特定のスルホン酸が発生する重合性オレフィンを有するスルホニウム塩、ヨードニウム塩が提案されている。特開2006-178317号公報には、スルホン酸が主鎖に直結したスルホニウム塩が提案されている。

## 【0132】

本発明では、下記一般式(4)で示されるスルホニウム塩を持つ繰り返し単位b1～b3を共重合することができる。

## 【化 9 1】



(式中、R<sup>020</sup>、R<sup>024</sup>、R<sup>028</sup>は水素原子又はメチル基、R<sup>021</sup>は単結合、フェニレン基、

10

20

30

40

50

- O - R<sup>033</sup> - 、又は - C (= O) - Y - R<sup>033</sup> - である。Yは酸素原子又はNH、R<sup>033</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルケニレン基又はフェニレン基であり、カルボニル基(-CO-)、エステル基(-COO-)、エーテル基(-O-)又はヒドロキシ基を含んでいてもよい。R<sup>022</sup>、R<sup>023</sup>、R<sup>025</sup>、R<sup>026</sup>、R<sup>027</sup>、R<sup>029</sup>、R<sup>030</sup>、R<sup>031</sup>は同一又は異種の炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、カルボニル基、エステル基又はエーテル基を含んでいてもよく、又は炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~20のアラルキル基を表す。Z<sup>1</sup>は単結合、メチレン基、エチレン基、フェニレン基、フッ素化されたフェニレン基、-O-R<sup>032</sup>-、又は-C(=O)-Z<sup>2</sup>-R<sup>032</sup>-である。Z<sup>2</sup>は酸素原子又はNH、R<sup>032</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、アルケニレン基又はフェニレン基であり、カルボニル基、エステル基、エーテル基又はヒドロキシ基を含んでいてもよい。M<sup>-</sup>は非求核性対向イオンを表す。0 b1 0 . 3、0 b2 0 . 3、0 b3 0 . 3、0 b1+b2+b3 0 . 3の範囲である。)

## 【0133】

M<sup>-</sup>の非求核性対向イオンとしては、塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、1,1,1-トリフルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネート、1,2,3,4,5-ペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネート、ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド、ビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド、ビス(パーフルオロブチルスルホニル)イミド等のイミド酸、トリス(トリフルオロメチルスルホニル)メチド、トリス(パーフルオロエチルスルホニル)メチドなどのメチド酸を挙げることができる。

## 【0134】

ポリマー主鎖に酸発生剤を結合させることによって酸拡散を小さくし、酸拡散のぼけによる解像性の低下を防止できる。また、酸発生剤が均一に分散することによってエッジラフネス(LER、LWR)が改善される。

## 【0135】

一般式(1)又は(2)で示される高分子添加剤(レジスト膜表面改質用添加ポリマー)及び一般式(3)で示される酸不安定基を有するベース樹脂となる高分子化合物を合成するには、1つの方法としては、繰り返し単位p、q、r、s、a~dを与えるモノマーのうち所望のモノマーを、有機溶剤中、ラジカル重合開始剤を加え、加熱重合を行い、共重合体の高分子化合物を得ることができる。

## 【0136】

重合時に使用する有機溶剤としてはトルエン、ベンゼン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン等が例示できる。重合開始剤としては、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、ジメチル2,2-アゾビス(2-メチルプロピオネート)、ベンゾイルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド等が例示でき、好ましくは50~80に加熱して重合できる。反応時間としては2~100時間、好ましくは5~20時間である。

## 【0137】

ヒドロキシアセナフタレンを共重合する場合は、ヒドロキシアセナフタレンの代わりにアセトキシスチレン、アセトキシビニルナフタレンを用い、重合後上記アルカリ加水分解によってアセトキシ基を脱保護してポリヒドロキシスチレン、ヒドロキシポリビニルナフタレンにする方法もある。

## 【0138】

アルカリ加水分解時の塩基としては、アンモニア水、トリエチルアミン等が使用できる。また反応温度としては-20~100、好ましくは0~60であり、反応時間としては0.2~100時間、好ましくは0.5~20時間である。

## 【0139】

10

20

30

40

50

ここで、上記ベース樹脂となる高分子化合物において、繰り返し単位 a ~ d の割合は、以下の通りである。

a は 0 a 1 0 . 9 、 0 a 2 0 . 9 、 0 < a 1 + a 2 < 1 . 0 、 好ましくは 0 a 1 0 . 8 、 0 a 2 0 . 8 、 0 . 1 a 1 + a 2 0 . 8 、 より好ましくは 0 a 1 0 . 7 、 0 a 2 0 . 7 、 0 . 2 a 1 + a 2 0 . 7 である。

b は 0 b 1 0 . 3 、 0 b 2 0 . 3 、 0 b 3 0 . 3 、 0 b 1 + b 2 + b 3 0 . 3 であり、配合する場合は 0 < b 1 + b 2 + b 3 0 . 3 である。

また、c は 0 c < 1 . 0 、 好ましくは 0 < c 0 . 9 、 より好ましくは 0 < c 0 . 8 である。

更に、d は 0 d 0 . 5 、 好ましくは 0 d 0 . 4 、 より好ましくは 0 d 0 . 3 である。 10

なお、a 1 + a 2 + b 1 + b 2 + b 3 + c + d = 1 . 0 である。

上記割合において、例えば、a + b + c = 1 とは、繰り返し単位 a、b、c を含む高分子化合物の場合、繰り返し単位 a、b、c の合計量が全繰り返し単位の合計量に対して 100 モル% であることを示し、a + b + c < 1 とは、繰り返し単位 a、b、c の合計量が全繰り返し単位の合計量に対して 100 モル% 未満で a、b、c 以外に他の繰り返し単位を有していることを示す。

#### 【 0 1 4 0 】

本発明のレジスト材料に用いられる高分子化合物は、重量平均分子量が 1,000 ~ 500,000 、好ましくは 2,000 ~ 30,000 である。重量平均分子量が小さすぎるとレジスト材料が耐熱性に劣るものとなり、大きすぎるとアルカリ溶解性が低下し、パターン形成後に裾引き現象が生じ易くなってしまう。 20

なお、重量平均分子量 (M<sub>w</sub>) はゲルバーミエーションクロマトグラフィー (GPC) を用いたポリスチレン換算による測定値である。

#### 【 0 1 4 1 】

更に、本発明のポジ型レジスト材料に用いられる高分子添加剤及び高分子化合物においては、多成分共重合体の分子量分布 (M<sub>w</sub> / M<sub>n</sub>) が広い場合は低分子量や高分子量のポリマーが存在するために、露光後、パターン上に異物が見られたり、パターンの形状が悪化したりする。それ故、パターンルールが微細化するに従ってこのような分子量、分子量分布の影響が大きくなり易いことから、微細なパターン寸法に好適に用いられるレジスト材料を得るには、使用する多成分共重合体の分子量分布は 1.0 ~ 2.0 、特に 1.0 ~ 1.5 と狭分散であることが好ましい。 30

また、レジストベースポリマーの組成比率や分子量分布や分子量が異なる 2 つ以上のポリマーをブレンドすることも可能である。

#### 【 0 1 4 2 】

本発明は、繰り返し単位として p 、及び必要により繰り返し単位 q 、 r 、 s を有し、コート後のレジスト表面に配向することによってレジスト膜からのアウトガスの発生を低減し、ブリッジ欠陥やプロップ欠陥の発生を防止して LWR を低減するためのアルカリ可溶性の高分子添加剤と、繰り返し単位として a 1 、 a 2 、 b 1 、 b 2 、 b 3 、 c 、 d のいずれかを有する酸によってアルカリ現像液に可溶となる高分子化合物をブレンドした樹脂をベースとする。表面配向の高分子添加剤のブレンド割合は、酸不安定基含有高分子化合物 100 質量部に対して 0.1 ~ 50 質量部、好ましくは 0.2 ~ 30 質量部、更に好ましくは 0.2 ~ 20 質量部である。表面配向の高分子添加剤の単独のアルカリ溶解速度は 0.1 ~ 100,000 nm/s 、好ましくは 1 ~ 50,000 nm/s 、更に好ましくは 10 ~ 20,000 nm/s の範囲である。 40

#### 【 0 1 4 3 】

本発明のポジ型レジスト材料には、本発明のパターン形成方法に用いる化学增幅ポジ型レジスト材料を機能させるために酸発生剤を含んでもよく、例えば、活性光線又は放射線に感応して酸を発生する化合物（光酸発生剤）を含有してもよい。光酸発生剤の成分としては、高エネルギー線照射により酸を発生する化合物であればいずれでも構わない。好適 50

な光酸発生剤としてはスルホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニルジアゾメタン、N-スルホニルオキシミド、オキシム-O-スルホネート型酸発生剤等がある。これらは単独であるいは2種以上混合して用いることができる。

酸発生剤の具体例としては、特開2008-1111103号公報の段落[0122]～[0142]に記載されている。なお、ベース樹脂として上述した繰り返し単位bを共重合した高分子化合物を用いた場合、酸発生剤の配合を省略し得る。

#### 【0144】

本発明のレジスト材料は、更に、有機溶剤、塩基性化合物、溶解制御剤、界面活性剤、アセチレンアルコール類のいずれか1つ以上を含有することができる。

有機溶剤の具体例としては、特開2008-1111103号公報の段落[0144]～[0145]に記載のシクロヘキサン、シクロペンタノン、メチル-2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸tert-ブチル、プロピオン酸tert-ブチル、プロピレングリコールモノtert-ブチルエーテルアセテート等のエステル類、-ブチロラクトン等のラクトン類及びその混合溶剤が挙げられ、塩基性化合物としては段落[0146]～[0164]に記載の1級、2級、3級のアミン化合物、特にはヒドロキシ基、エーテル基、エステル基、ラクトン環、シアノ基、スルホン酸エステル基を有するアミン化合物を挙げることができ、界面活性剤は段落[0165]～[0166]、溶解制御剤としては特開2008-122932号公報の段落[0155]～[0178]、アセチレンアルコール類は段落[0179]～[0182]に記載されている。特開2008-239918号公報に記載のポリマー型のクエンチャーを添加することもできる。このものは、コート後のレジスト表面に配向することによってパターン後のレジストの矩形性を高める。ポリマー型クエンチャーは、液浸露光用の保護膜を適用したときのパターンの膜減りやパターントップのラウンディングを防止する効果もある。

#### 【0145】

なお、酸発生剤の配合量は、ベース樹脂100質量部に対し0.01～100質量部、特に0.1～80質量部とすることが好ましく、有機溶剤の配合量は、ベース樹脂100質量部に対し50～10,000質量部、特に100～5,000質量部であることが好ましい。また、ベース樹脂100質量部に対し、溶解制御剤は0～50質量部、特に0～40質量部、塩基性化合物は0～100質量部、特に0.001～50質量部、界面活性剤は0～10質量部、特に0.0001～5質量部の配合量とすることが好ましい。

#### 【0146】

本発明のポジ型レジスト材料、例えば有機溶剤と、高分子添加剤と、酸脱離基を有する高分子化合物と、酸発生剤と、塩基性化合物とを含む化学増幅ポジ型レジスト材料を種々の集積回路製造に用いる場合は、特に限定されないが公知のリソグラフィー技術を適用することができる。

#### 【0147】

例えば、本発明のポジ型レジスト材料を、集積回路製造用の基板(Si、SiO<sub>2</sub>、SiN、SiON、TiN、WSi、BPSG、SOG、有機反射防止膜等)あるいはマスク回路製造用の基板(Cr、CrO、CrON、MoSi、SiO<sub>2</sub>等)上にスピンドルコート、ロールコート、フローコート、ディップコート、スプレーコート、ドクターコート等の適当な塗布方法により塗布膜厚が0.1～2.0μmとなるように塗布する。これをホットプレート上で60～150、10秒～30分間、好ましくは80～120、30

10

20

30

40

50

秒～20分間プリベークする。次いで、紫外線、遠紫外線、電子線、X線、エキシマレーザー、線、シンクロトロン放射線、真空紫外線（軟X線）等の高エネルギー線から選ばれる光源で目的とするパターンを所定のマスクを通じてもしくは直接露光を行う。露光量は1～200mJ/cm<sup>2</sup>程度、特に10～100mJ/cm<sup>2</sup>、又は0.1～100μC/cm<sup>2</sup>程度、特に0.5～50μC/cm<sup>2</sup>となるように露光することが好ましい。次に、ホットプレート上で60～150、10秒～30分間、好ましくは80～120、30秒～20分間ポストエクスposure（PEB）する。

#### 【0148】

更に、0.1～10質量%、好ましくは2～10質量%、特に2～8質量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド（TEAH）、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド（TPAH）、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド（TBAH）等のアルカリ水溶液の現像液を用い、3秒～3分間、好ましくは5秒～2分間、浸漬（dip）法、パドル（puddle）法、スプレー（spray）法等の常法により現像することにより、光を照射した部分は現像液に溶解し、露光されなかった部分は溶解せず、基板上に目的のポジ型のパターンが形成される。なお、本発明のレジスト材料は、特に高エネルギー線の中でも電子線、真空紫外線（軟X線）、X線、線、シンクロトロン放射線による微細パターンングに最適である。

#### 【0149】

一般的に広く用いられているTMAH水溶液よりも、アルキル鎖を長くしたTEAH、TPAH、TBAHは現像中の膨潤を低減させてパターンの倒れを防ぐ効果がある。特許第3429592号公報には、アダマンタンメタクリレートのような脂環構造を有する繰り返し単位と、tert-ブチルメタクリレートのような酸不安定基を有する繰り返し単位を共重合し、親水性基がなくて撥水性の高いポリマーの現像のために、TBAH水溶液を用いた例が提示されている。

テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）現像液は2.38質量%の水溶液が最も広く用いられている。これは0.26Nに相当し、TEAH、TPAH、TBAH水溶液も同じ規定度であることが好ましい。0.26NとなるTEAH、TPAH、TBAHの質量は、それぞれ3.84質量%、5.31質量%、6.78質量%である。

EB、EUVで解像される32nm以下のパターンにおいて、ラインがよれたり、ライン同士がくっついたり、くっついたラインが倒れたりする現象が起きている。これは、現像液中に膨潤して膨らんだライン同士がくっつくのが原因と考えられる。膨潤したラインは、現像液を含んでスpongeのように軟らかいために、リソスの応力で倒れ易くなっている。アルキル鎖を長くした現像液はこのような理由で、膨潤を防いでパターン倒れを防ぐ効果がある。

#### 【0150】

有機溶剤現像によってネガ型のパターンを得ることもできる。現像液としては、2-オクタノン、2-ノナノン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプタノン、2-ヘキサノン、3-ヘキサノン、ジイソブチルケトン、メチルシクロヘキサノン、アセトフェノン、メチルアセトフェノン、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、酢酸アミル、酢酸ブチニル、酢酸イソアミル、蟻酸プロピル、蟻酸ブチル、蟻酸イソブチル、蟻酸アミル、蟻酸イソアミル、吉草酸メチル、ペンテン酸メチル、クロトン酸メチル、クロトン酸エチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プロピル、乳酸ブチル、乳酸イソブチル、乳酸アミル、乳酸イソアミル、2-ヒドロキシイソ酪酸メチル、2-ヒドロキシイソ酪酸エチル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、酢酸フェニル、酢酸ベンジル、フェニル酢酸メチル、蟻酸ベンジル、蟻酸フェニルエチル、3-フェニルプロピオン酸メチル、プロピオン酸ベンジル、フェニル酢酸エチル、酢酸2-フェニルエチルから選ばれる1種以上を挙げることができる。

#### 【0151】

現像の終了時には、リソスを行う。リソス液としては、現像液と混溶し、レジスト膜を

10

20

30

40

50

溶解させない溶剤が好ましい。このような溶剤としては、炭素数3～10のアルコール、炭素数8～12のエーテル化合物、炭素数6～12のアルカン、アルケン、アルキン、芳香族系の溶剤が好ましく用いられる。

具体的に、炭素数6～12のアルカンとしては、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ウンデカン、ドデカン、メチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、シクロノナンなどが挙げられる。炭素数6～12のアルケンとしては、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、シクロヘキセン、メチルシクロヘキセン、ジメチルシクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテンなどが挙げられる。炭素数6～12のアルキンとしては、ヘキシン、ヘプチン、オクチンなどが挙げられる。炭素数3～10のアルコールとしては、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、1-ブチルアルコール、2-ブチルアルコール、イソブチルアルコール、tert-ブチルアルコール、1-ペントノール、2-ペントノール、3-ペントノール、tert-アミルアルコール、ネオペンチルアルコール、2-メチル-1-ブタノール、3-メチル-1-ブタノール、3-メチル-3-ペントノール、シクロペントノール、1-ヘキサノール、2-ヘキサノール、3-ヘキサノール、2,3-ジメチル-2-ブタノール、3,3-ジメチル-1-ブタノール、3,3-ジメチル-2-ブタノール、2-エチル-1-ブタノール、2-メチル-1-ペントノール、2-メチル-2-ペントノール、2-メチル-3-ペントノール、3-メチル-1-ペントノール、3-メチル-2-ペントノール、3-メチル-3-ペントノール、4-メチル-1-ペントノール、4-メチル-2-ペントノール、4-メチル-3-ペントノール、シクロヘキサノール、1-オクタノールなどが挙げられる。  
10  
20

炭素数8～12のエーテル化合物としては、ジ-n-ブチルエーテル、ジイソブチルエーテル、ジ-sec-ブチルエーテル、ジ-n-ペンチルエーテル、ジイソペンチルエーテル、ジ-sec-ペンチルエーテル、ジ-tert-アミルエーテル、ジ-n-ヘキシリルエーテルから選ばれる1種以上の溶剤が挙げられる。

前述の溶剤に加えてトルエン、キシレン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、tert-ブチルベンゼン、メチレン等の芳香族系の溶剤を用いることもできる。

### 【実施例】

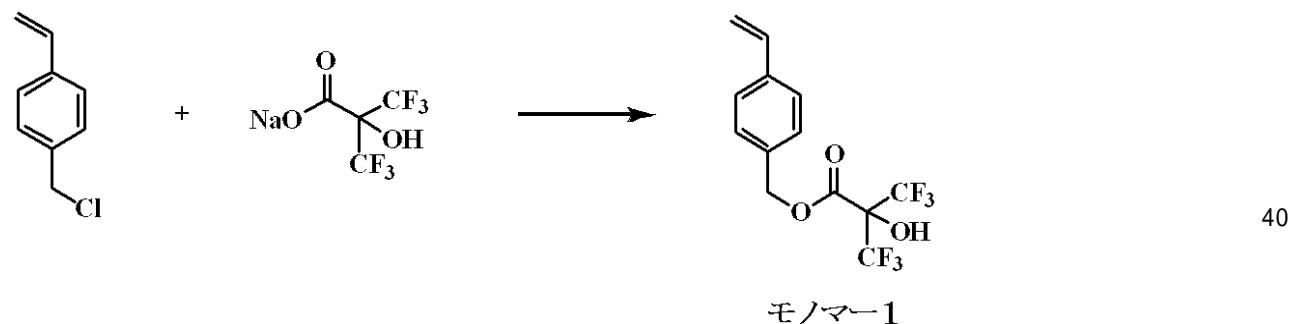
#### 【0152】

以下、実施例及び比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの記載によって限定されるものではない。  
30

#### 【0153】

##### [モノマー合成例1] モノマー1の合成

#### 【化92】



#### 【0154】

p-(クロロメチル)スチレン56.7g、3,3,3-トリフルオロ-2-ヒドロキシ-2-トリフルオロメチルプロピオン酸ナトリウム100g及びヨウ化ナトリウム2.8gをアセトニトリル300gに溶解し、内温40～50で一昼夜攪拌した。5質量%塩酸200gを加え、反応を停止した。通常の水系後処理(aqueous work-up)、溶媒留去の後、蒸留精製を行い、モノマー1を103.6g得た(収率85%)  
。

沸点：52 - 53 / 12 Pa。

I R (D - A T R) : = 3465、3093、3012、1757、1515、1455、1410、1379、1319、1262、1238、1223、1161、1015、979、916 cm<sup>-1</sup>。

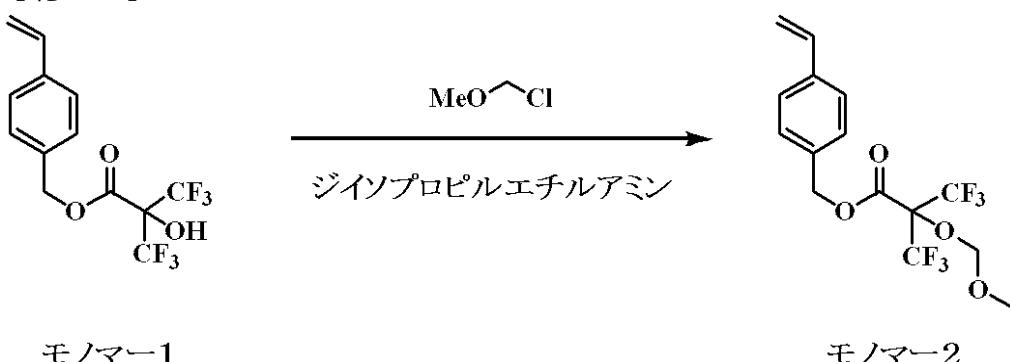
<sup>1</sup>H - N M R (600 MHz in DMSO - d<sub>6</sub>) : = 9.23 (1H, s)、7.50 (2H, d)、7.36 (2H, d)、6.73 (1H, dd)、5.86 (1H, d)、5.40 (2H, s)、5.28 (1H, d) ppm。

<sup>19</sup>F - N M R (565 MHz, DMSO - d<sub>6</sub>中) : = -73.64 (6F, s) ppm。

【0155】

[モノマー合成例2] モノマー2の合成

【化93】



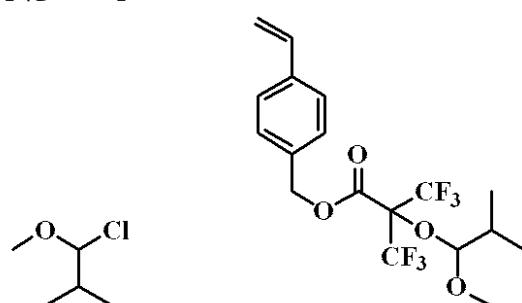
【0156】

モノマー1を32.8g、ジイソプロピルエチルアミン16.2g及びアセトニトリル110gの混合溶液にクロロメチルメチルエーテル9.7gを20以下にて滴下した。そのままの温度で3時間攪拌した。通常の水系後処理(aqueous work-up)、溶媒留去の後、蒸留精製を行い、モノマー2を33.9g得た(収率91%)。

【0157】

[モノマー合成例3] モノマー3の合成

【化94】



【0158】

メトキシメチルクロリドの代わりに保護化剤1を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー3を得た(収率93%)。

【0159】

[モノマー合成例4] モノマー4の合成

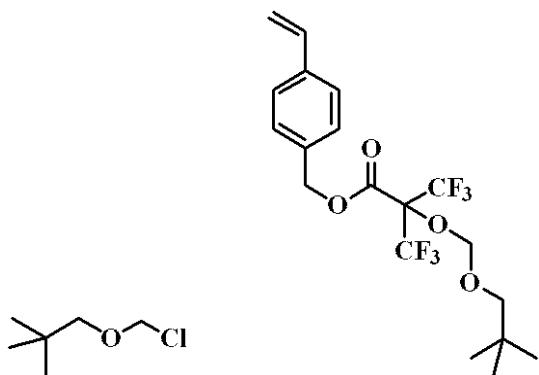
10

20

30

40

## 【化95】



保護化剤2

モノマー4

10

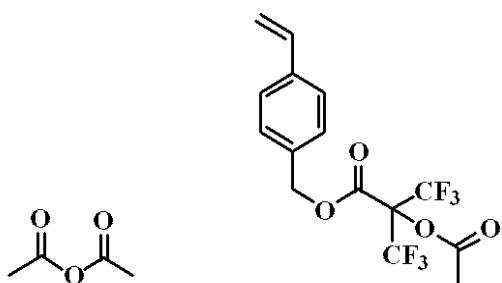
## 【0160】

メトキシメチルクロリドの代わりに保護化剤2を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー4を得た(収率88%)。

## 【0161】

[モノマー合成例5] モノマー5の合成

## 【化96】



保護化剤3

モノマー5

20

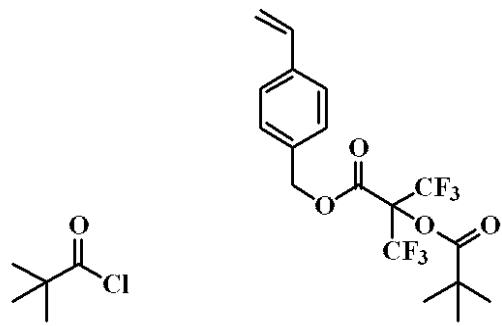
## 【0162】

メトキシメチルクロリドの代わりに保護化剤3を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー5を得た(収率92%)。

## 【0163】

[モノマー合成例6] モノマー6の合成

## 【化97】



保護化剤4

モノマー6

40

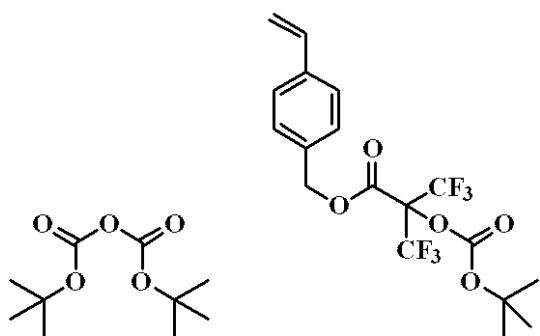
## 【0164】

メトキシメチルクロリドの代わりに保護化剤4を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー6を得た(収率86%)。

## 【0165】

50

[モノマー合成例7] モノマー7の合成  
【化98】



保護化剤5

モノマー7

10

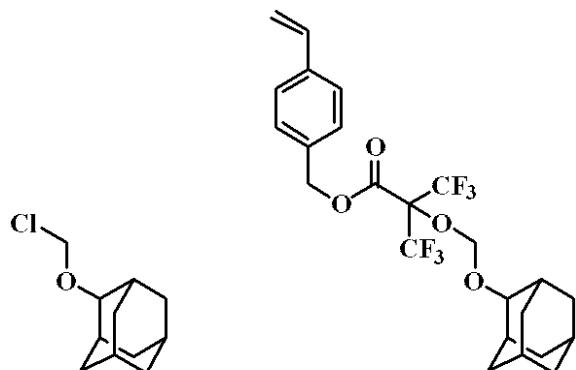
## 【0166】

メトキシメチルクロリドの代わりに保護化剤5を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー7を得た(収率81%)。

## 【0167】

## [モノマー合成例8] モノマー8の合成

## 【化99】



保護化剤6

モノマー8

20

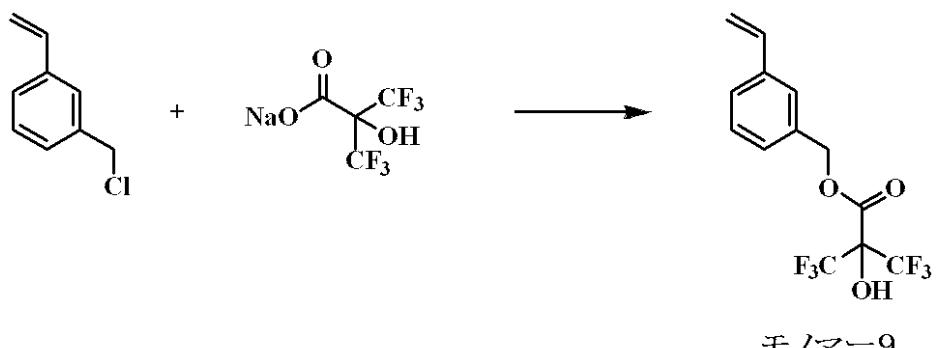
## 【0168】

メトキシメチルクロリドの代わりに保護化剤6を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー8を得た(収率84%)。

## 【0169】

## [モノマー合成例9] モノマー9の合成

## 【化100】



## 【0170】

p-(クロロメチル)スチレンの代わりにm-(クロロメチル)スチレンとp-(クロロメチル)スチレンの混合物を使用した以外はモノマー合成例1と同様な方法でモノマー

40

50

9を得た(収率84%)。

なお、精製後の異性体混合比は、メジャー異性体(上記式)：マイナー異性体=61モル%：39モル%であった。

沸点：52-53 / 12 Pa。

I R (D - A T R) : = 3463, 3093, 3013, 1757, 1632, 1515, 1455, 1378, 1321, 1262, 1238, 1223, 1162, 1017, 979, 916 cm<sup>-1</sup>。

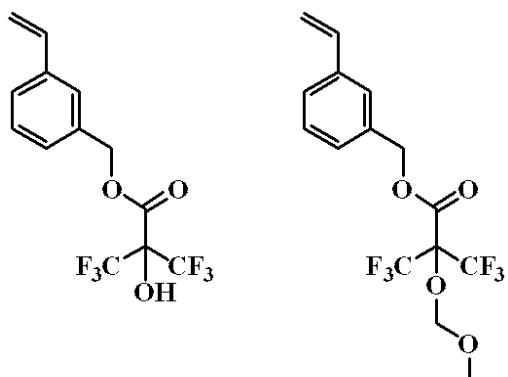
<sup>1</sup>H - N M R (600 MHz in DMSO-d<sub>6</sub>S、メジャー異性体のみ記載) : = 9.25 (1H, s)、7.48 (2H, dd)、7.37 (1H, dd)、7.28 (1H, d)、6.73 (1H, dd)、5.83 (1H, d)、5.42 (2H, s) 10、5.29 (1H, d) ppm。

<sup>19</sup>F - N M R (565 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>中、メジャー異性体のみ記載) : = -73.65 (6F, s) ppm。

#### 【0171】

[モノマー合成例10]モノマー10の合成

#### 【化101】



モノマー9

モノマー10

#### 【0172】

モノマー1の代わりにモノマー9を使用した以外はモノマー合成例2と同様な方法でモノマー10を得た(収率90%)。 30

#### 【0173】

(高分子添加剤の調製)

レジスト材料に添加される高分子化合物(高分子添加剤)として、各々のモノマーを組み合わせてメチルエチルケトン溶剤下で共重合反応を行い、ヘキサンに晶出し、更にヘキサンで洗浄を繰り返した後に単離、乾燥して以下に示す組成の高分子化合物を得た。得られた高分子化合物の組成は<sup>1</sup>H - N M R、分子量及び分散度はゲルパーミエーションクロマトグラフにより確認した。

#### 【0174】

##### [合成例1]

2 Lのフラスコにモノマー1を32.8 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g 加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H - N M R、及びG P C測定したところ、以下の分析結果となつた。

##### 共重合組成比(モル比)

モノマー1 = 1.0

20

30

40

50

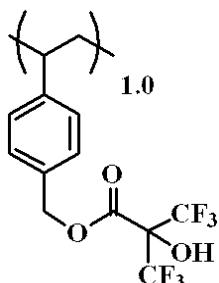
この高分子化合物を(ポリマー1)とする。

ポリマー1 (Polymer 1)

分子量(Mw) = 8,100

分散度(Mw/Mn) = 1.85

【化102】



Polymer 1

【0175】

[合成例2]

2 Lのフラスコにモノマー1を16.4 g、スチレン5.2 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

共重合組成比(モル比)

モノマー1:スチレン = 0.5 : 0.5

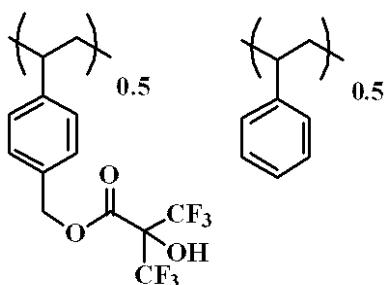
この高分子化合物を(ポリマー2)とする。

ポリマー2 (Polymer 2)

分子量(Mw) = 9,900

分散度(Mw/Mn) = 1.98

【化103】



Polymer 2

【0176】

[合成例3]

2 Lのフラスコにモノマー1を16.4 g、スチレン4.2 g、トランススチルベン2.7 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

10

20

30

40

50

共重合組成比（モル比）

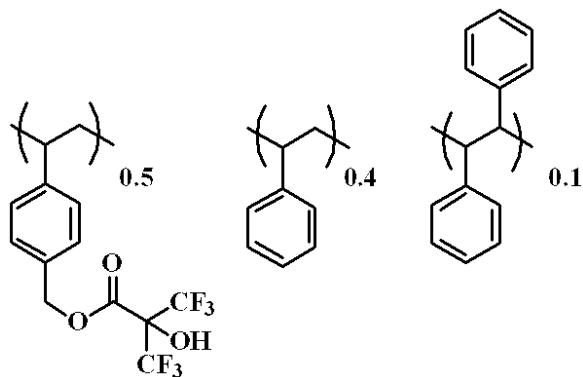
モノマー1：スチレン：トランススチルベン = 0.5 : 0.4 : 0.1

この高分子化合物を（ポリマー3）とする。

## ポリマー3（Polymer 3）

分子量（M<sub>w</sub>）= 7,200分散度（M<sub>w</sub>/M<sub>n</sub>）= 1.98

## 【化104】



## 【0177】

## [合成例4]

2 Lのフラスコにモノマー1を16.4 g、モノマー5を18.5 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70 ℃まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN（アゾビスイソブチロニトリル）を1.2 g 加え、60 ℃まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L 溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60 ℃で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

共重合組成比（モル比）

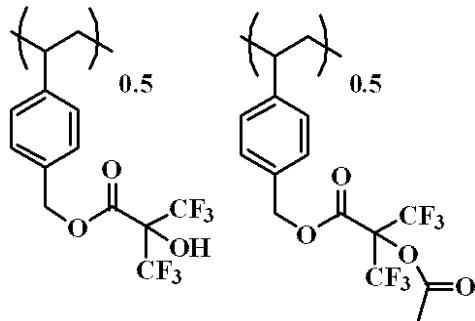
モノマー1：モノマー5 = 0.5 : 0.5

この高分子化合物を（ポリマー4）とする。

## ポリマー4（Polymer 4）

分子量（M<sub>w</sub>）= 8,600分散度（M<sub>w</sub>/M<sub>n</sub>）= 1.88

## 【化105】



## 【0178】

## [合成例5]

2 Lのフラスコにモノマー10を22.3 g、2-ビニルナフタレンを6.2 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70 ℃まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤として

10

20

30

40

50

AIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

#### 共重合組成比(モル比)

モノマー10:2-ビニルナフタレン=0.6:0.4

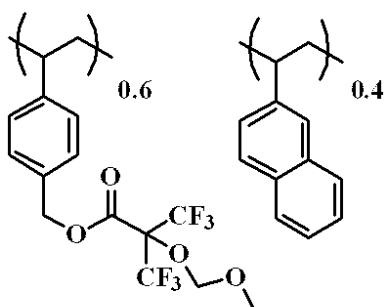
この高分子化合物を(ポリマー5)とする。

ポリマー5(Polymer 5)

分子量(Mw)=6,100

分散度(Mw/Mn)=1.64

#### 【化106】



Polymer 5

#### 【0179】

##### [合成例6]

2Lのフラスコにモノマー1を19.7g、アセナフタレンを6.1g、溶剤としてテトラヒドロフランを40g添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

#### 共重合組成比(モル比)

モノマー1:アセナフタレン=0.6:0.4

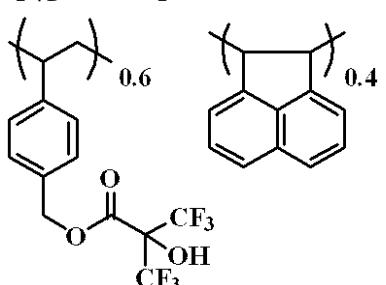
この高分子化合物を(ポリマー6)とする。

ポリマー6(Polymer 6)

分子量(Mw)=6,100

分散度(Mw/Mn)=1.84

#### 【化107】



Polymer 6

#### 【0180】

##### [合成例7]

10

20

30

40

50

2 L のフラスコにモノマー 1 を 16.4 g、アセナフタレンを 6.1 g、メタクリル酸 2 - トリフルオロメチルスルホンアミドエチルを 2.6 g、溶剤としてテトラヒドロフランを 40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70 まで冷却し、減圧脱気、窒素プローチを 3 回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤として AIBN (アゾビスイソブチロニトリル) を 1.2 g 加え、60 まで昇温後、15 時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール 1 L 溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60 で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を  $^{13}\text{C}$ ,  $^1\text{H}$ -NMR、及び GPC 測定したところ、以下の分析結果となつた。

#### 共重合組成比 (モル比)

モノマー 1 : アセナフタレン : メタクリル酸 2 - トリフルオロメチルスルホンアミドエチル = 0.5 : 0.4 : 0.1

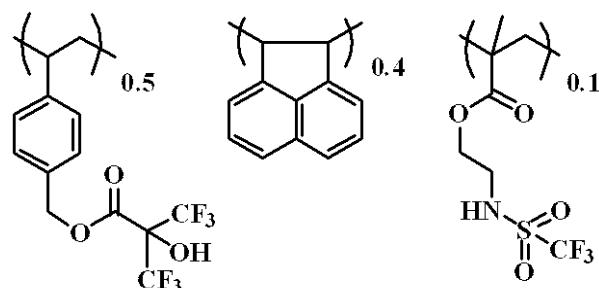
この高分子化合物を (ポリマー 7) とする。

#### ポリマー 7 (Polymer 7)

分子量 (Mw) = 6,500

分散度 (Mw / Mn) = 1.81

#### 【化108】



Polymer 7

#### 【0181】

##### [合成例 8]

2 L のフラスコにモノマー 1 を 16.4 g、アセナフタレンを 6.1 g、4 - スチレンカルボン酸を 1.5 g、溶剤としてテトラヒドロフランを 40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70 まで冷却し、減圧脱気、窒素プローチを 3 回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤として AIBN (アゾビスイソブチロニトリル) を 1.2 g 加え、60 まで昇温後、15 時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール 1 L 溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60 で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を  $^{13}\text{C}$ ,  $^1\text{H}$ -NMR、及び GPC 測定したところ、以下の分析結果となつた。

#### 共重合組成比 (モル比)

モノマー 1 : アセナフタレン : 4 - スチレンカルボン酸 = 0.5 : 0.4 : 0.1

この高分子化合物を (ポリマー 8) とする。

#### ポリマー 8 (Polymer 8)

分子量 (Mw) = 6,100

分散度 (Mw / Mn) = 1.69

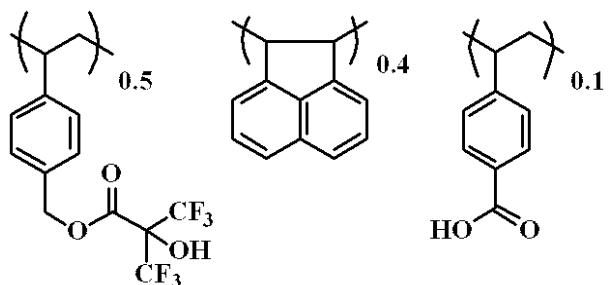
10

20

30

40

## 【化109】



Polymer 8

10

## 【0182】

## [合成例9]

2 Lのフラスコにモノマー9を9.8 g、インデンを2.9 g、4-(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)スチレンを13.5 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

20

共重合組成比(モル比)

モノマー9:インデン:4-(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)スチレン=0.3:0.2:0.5

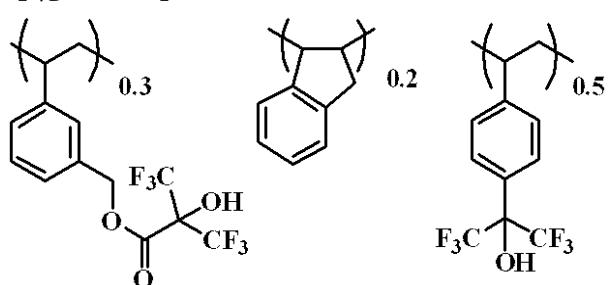
この高分子化合物を(ポリマー9)とする。

## ポリマー9(Polymer 9)

分子量(Mw)=6,700

分散度(Mw/Mn)=1.61

## 【化110】



Polymer 9

30

## 【0183】

## [合成例10]

2 Lのフラスコにモノマー1を16.4 g、アセナフタレンを4.6 g、モノマー11を5.8 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

40

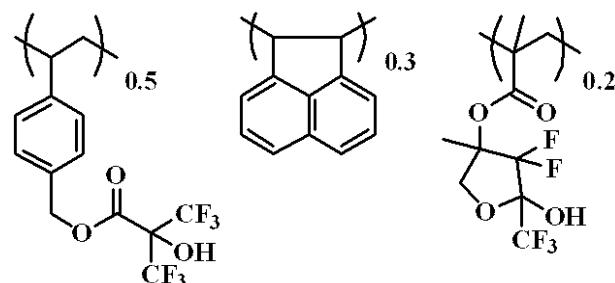
共重合組成比(モル比)

モノマー1:アセナフタレン:モノマー11=0.5:0.3:0.2

50

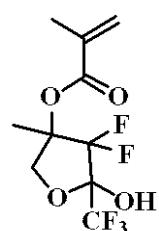
この高分子化合物を(ポリマー10)とする。  
 ポリマー10 (Polymer 10)  
 分子量(Mw) = 7,100  
 分散度(Mw/Mn) = 1.69

## 【化111】



Polymer 10

10



20

## モノマー11

## 【0184】

## [合成例11]

2 Lのフラスコにメタクリル酸-3-エチル-3-エキソテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカニルを8.1 g、モノマー1を16.4 g、アセナフタレンを3.0 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70まで冷却し、減圧脱気、窒素プローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g加え、60まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

30

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

共重合組成比(モル比)

メタクリル酸-3-エチル-3-エキソテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカニル:モノマー1:アセナフタレン=0.3:0.5:0.2

この高分子化合物を(ポリマー11)とする。

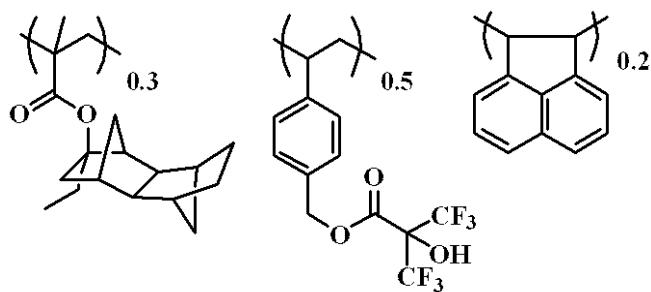
## ポリマー11 (Polymer 11)

40

分子量(Mw) = 7,900

分散度(Mw/Mn) = 1.88

## 【化112】



10

## 【0185】

## [合成例12]

2 Lのフラスコにモノマー12を6.7 g、モノマー1を16.4 g、アセナフタレンを3.0 g、溶剤としてテトラヒドロフランを40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70 ℃まで冷却し、減圧脱気、窒素プローチを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤としてAIBN(アゾビスイソブチロニトリル)を1.2 g 加え、60 ℃まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール1 L 溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60 ℃で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を<sup>13</sup>C, <sup>1</sup>H-NMR、及びGPC測定したところ、以下の分析結果となつた。

20

共重合組成比(モル比)

モノマー12 : モノマー1 : アセナフタレン = 0.3 : 0.5 : 0.2

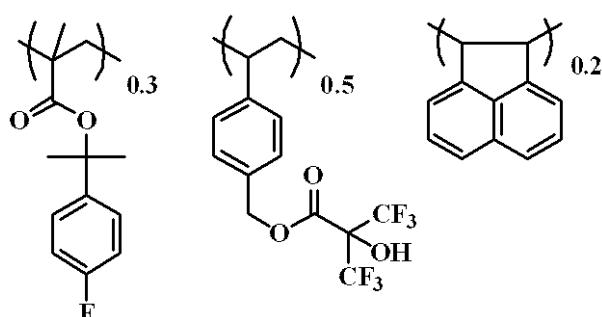
この高分子化合物を(ポリマー12)とする。

ポリマー12 (Polymer 12)

分子量(Mw) = 7,100

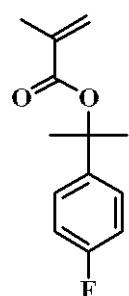
分散度(Mw/Mn) = 1.81

## 【化113】



30

Polymer 12



モノマー12

## 【0186】

50

## [ 比較合成例 1 ]

2 L のフラスコにモノマー 13 を 20.5 g、スチレン 3.1 g、溶剤としてテトラヒドロフランを 40 g 添加した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70 ℃ まで冷却し、減圧脱気、窒素プローチを 3 回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤として AIBN (アゾビスイソブチロニトリル) を 1.2 g 加え、60 ℃ まで昇温後、15 時間反応させた。この反応溶液をイソプロピルアルコール 1 L 溶液中に沈殿させ、得られた白色固体を濾過後、60 ℃ で減圧乾燥し、白色重合体を得た。

得られた重合体を  $^{13}\text{C}$ ,  $^1\text{H}$ -NMR、及び GPC 測定したところ、以下の分析結果となつた。

共重合組成比 (モル比)

10

モノマー 13 : スチレン = 0.7 : 0.3

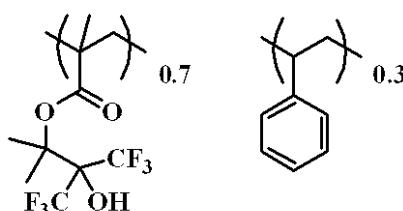
この高分子化合物を (比較ポリマー 1) とする。

## 比較ポリマー 1 (Reference Polymer 1)

分子量 (Mw) = 8,200

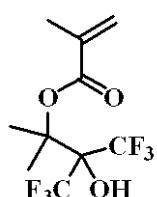
分散度 (Mw / Mn) = 1.69

## 【化 114】



20

Reference Polymer 1



30

## モノマー 13

## 【0187】

## [ 実施例及び比較例 ]

(レジスト材料の調製)

EUV 評価

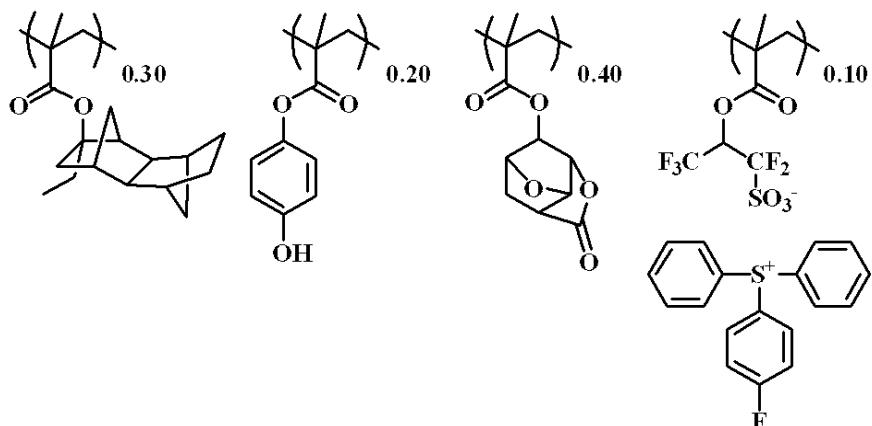
通常のラジカル重合で得られた上記レジスト膜表面改質用高分子化合物、下記レジスト用ポリマーを用いて、表 1 に示される組成で溶解させた溶液を、0.2 μm サイズのフィルターで濾過してポジ型レジスト材料を調製した。

得られたポジ型レジスト材料を直径 4 インチ の Si 基板上の膜厚 35 nm で積層された信越化学工業 (株) 製の珪素含有 SOG 膜 SHB-A940 上に塗布し、ホットプレート上で、110 ℃ で 60 秒間ブリベーカーして 35 nm のレジスト膜を作製した。NA 0.3、Pseudo PSM を使って EUV 露光し、表 2 記載の温度条件で PEB を行い、0.20 规定のテトラブチルアンモニウムヒドロキシド (TBAH) 水溶液で 30 秒間現像し、純水リーン後スピンドライしてレジストパターンを形成した。20 nm ラインアンドスペースを形成している感度とこの時に解像している最小寸法の限界解像度と、エッジラフネス (LWR) を SEM にて測定した。結果を表 2 に示す。

## 【0188】

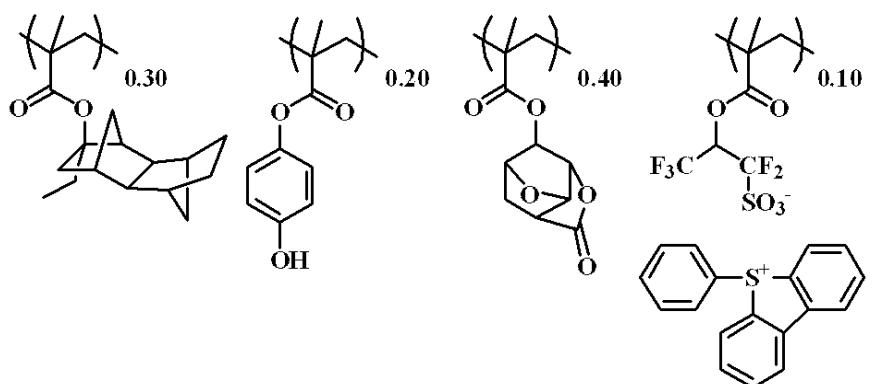
40

【化115】



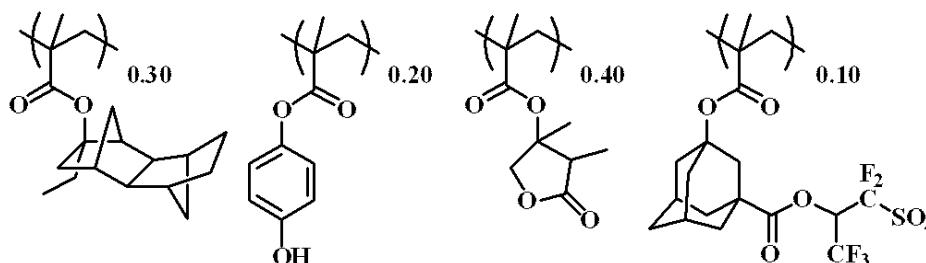
レジストポリマー1  
Mw 6,700  
Mw/Mn 1.58

10



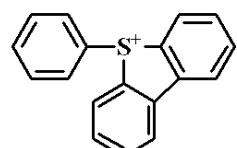
レジストポリマー2  
Mw 6,900  
Mw/Mn 1.68

20



レジストポリマー3  
Mw 6,200  
Mw/Mn 1.81

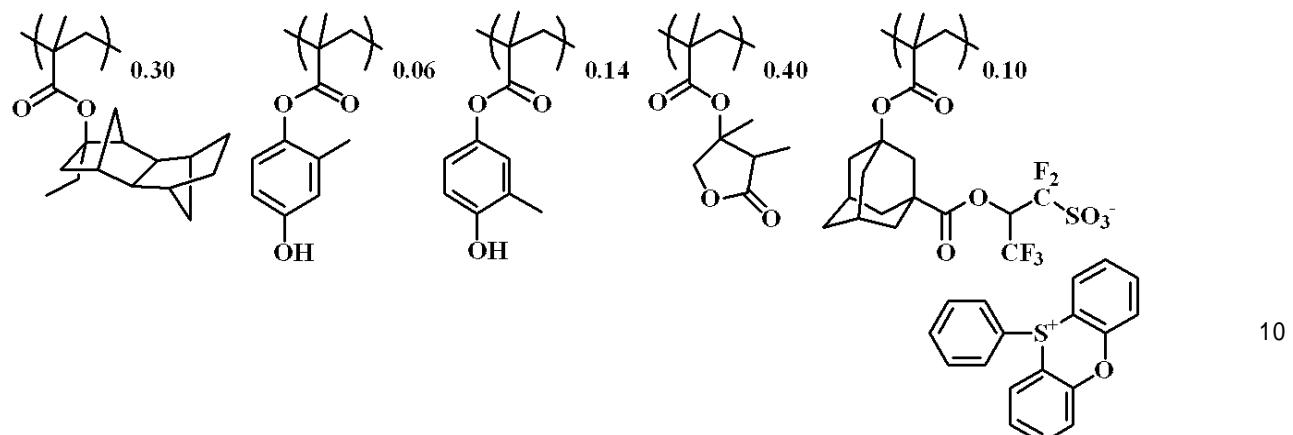
30



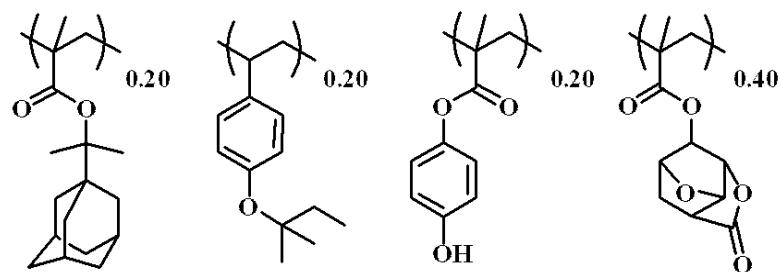
【0189】

40

## 【化116】



レジストポリマー-4  
Mw 7,200  
Mw/Mn 1.51

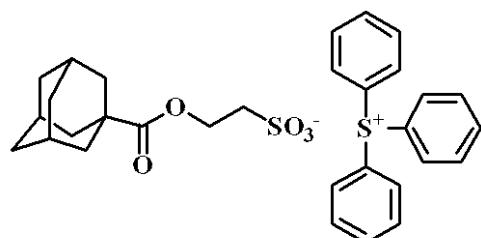
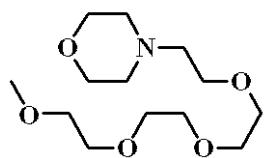


レジストポリマー-5  
Mw 5,200  
Mw/Mn 1.61

## 【0190】

20

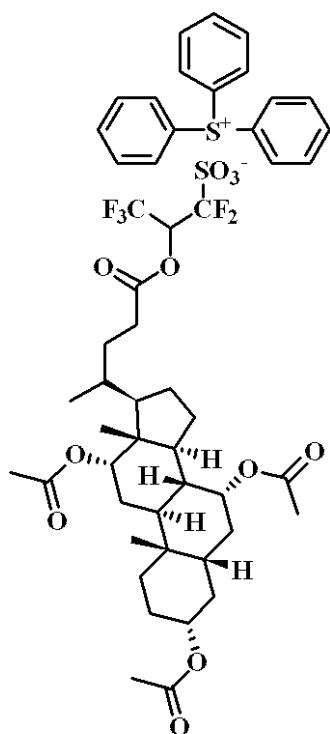
【化117】



クエンチャ-1

クエンチャ-2

10



20

PAG 1

【0191】

30

【表1】

	ポリマー (質量部)	PAG (質量部)	クエンチャー (質量部)	添加剤 (質量部)	界面活性剤 (質量部)	溶剤 (質量部)
レジスト材料1	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 1 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料2	レジストポリマー2 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 1 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料3	レジストポリマー3 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 1 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料4	レジストポリマー4 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 1 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料5	レジストポリマー5 (100)	PAG 1 (25)	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 1 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(4,000) シクロヘキサン(2,000)
レジスト材料6	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 2 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料7	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 3 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料8	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 4 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料9	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 5 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料10	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 6 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料11	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 7 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料12	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 8 (5.0)	FC-4430 (0.001)	シクロペンタノン(4,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料13	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 9 (5.0)	FC-4430 (0.001)	シクロペンタノン(4,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料14	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 10 (5.0)	FC-4430 (0.001)	シクロペンタノン(4,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料15	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 11 (5.0)	FC-4430 (0.001)	シクロペンタノン(4,000) シクロヘキサン(3,000)
レジスト材料16	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Polymer 12 (5.0)	FC-4430 (0.001)	シクロペンタノン(4,000) シクロヘキサン(3,000)
比較 レジスト材料1	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	—	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)
比較 レジスト材料2	レジストポリマー1 (100)	—	クエンチャー1 (1.123)	Reference Polymer 1 (5.0)	FC-4430 (0.001)	PGMEA(2,000) PGME(1,000) シクロヘキサン(3,000)

PGMEA：プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

PGME：プロピレングリコールモノメチルエーテル

FC-4430：フッ素系界面活性剤、住友3M社製

【0192】

【表2】

	PEB温度 (°C)	感度 (mJ/cm <sup>2</sup> )	限界解像度 (nm)	LWR (nm)
レジスト材料1	90	17	18	4.8
レジスト材料2	85	17	18	4.7
レジスト材料3	85	17	17	4.6
レジスト材料4	85	17	17	4.6
レジスト材料5	85	15	18	4.7
レジスト材料6	90	15	17	4.7
レジスト材料7	90	15	18	4.7
レジスト材料8	90	15	17	4.4
レジスト材料9	90	15	18	4.4
レジスト材料10	90	15	17	4.5
レジスト材料11	90	15	17	4.3
レジスト材料12	90	15	17	4.7
レジスト材料13	90	15	17	4.4
レジスト材料14	90	15	17	4.6
レジスト材料15	90	15	17	4.7
レジスト材料16	90	14	17	4.7
比較レジスト材料1	90	15	20	6.0
比較レジスト材料2	90	15	18	5.2

10

20

---

フロントページの続き

(72)発明者 長谷川 幸士

新潟県上越市頸城区西福島28番地1 信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所内

(72)発明者 船津 顯之

新潟県上越市頸城区西福島28番地1 信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所内

審査官 倉持 俊輔

(56)参考文献 特開2004-012510(JP,A)

特開2014-115569(JP,A)

特開2005-055697(JP,A)

特開2004-271844(JP,A)

特開2002-333715(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G03F 7/004 - 7/18 ,

C A p l u s / R E G I S T R Y ( S T N )